

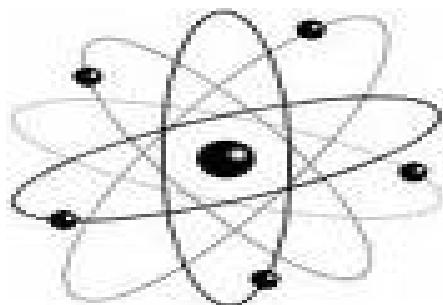


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد خيضر - بسكرة
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة



قسم علوم المادة

شعبة الفيزياء
تخصص علوم المادة



أطروحة نهاية الدراسة في الماستر
عنوان :

**تحضير وتوصيف راسب مركب Ni-TiO₂ بتقنية
الترسيب الكهربائي**

مقدمة من طرف الطالب :

دخية مريم عبير

بحضور أعضاء اللجنة المكونة من :

الرئيس
المقرر
الممتحن

أ. ختار عائشة	أ.م.أ	جامعة محمد خيضر بسكرة
أ. أوحباب نور الدين	أ.م.أ	جامعة محمد خيضر بسكرة
أ. زرمان سميرة	أ.م.ب	جامعة محمد خيضر بسكرة

شكرا

بداية احمد الله الذي انعم علي التوفيق، و أعانني على إتمام هذا العمل راجية منه أن يكون

الإنجاز منفعة لغيري و بعد :

أتقدم بالشكر و العرفان إلى الأستاذ الفاضل أورحباب نور الدين على قبوله تأطيري و إشرافه على هذا البحث و توجيهاته القيمة و مساعدته لي في كل خطوة من بداية البحث إلى آخر نقطة فيه .

كما أتوجه بتحية احترام و تقدير و عظيم الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة :

الأستاذة ختار عائشة أستاذ مساعد بجامعة بسكرة قبلتها ترأس اللجنة .
الأستاذة زرمان سميرة أستاذ محاضر بجامعة بسكرة قبلتها مناقشة و تثمين هذا الانجاز .

كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ قاتنة عبد الرحمن على مساعدته و نصائحه جزاه الله ألف خير .
و إلى كافة أساتذة قسم علوم المادة و مسؤولي مخابر الفيزياء .

إِهْدَاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا"

إِلَى نَبْعَ الْخَنَانِ وَبَرِ الْأَمَانِ إِلَى الَّتِي دَعَوْهَا سَرِّ نِجَاحِي "أُمِّي الْغَالِيَةِ" .

إِلَى مَنْ أَلَّبَسَنِي ثُوبَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَدْبِ وَيَمْدَنِي بِالْقُوَّةِ وَالْاطْمَئْنَانِ "أَبِي الْغَالِيِّ"
أَطَالَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ .

إِلَى سَنْدِيِّ فِي الْحَيَاةِ إِخْوَتِي الْأَعْزَاءِ "عَبْدُ الْحَفِيظِ وَنُورُ الْإِسْلَامِ وَوَسِيمٍ" .

إِلَى مَصْدِرِ النِّبَلِ وَالْعَطَاءِ إِلَى رَفِيقَةِ دُرْبِيِّ وَأَخْتِيِّ الَّتِي لَمْ تَتَجَبَّهَا لِي أُمِّي "بَثِينَةُ"
أَدَمَهَا اللَّهُ لِي .

إِلَى جَوْهَرَتِيِّ الْغَالِيَةِ "جَهِينَةَ" .

إِلَى عَائِلَتِيِّ الْكَرِيمَةِ كَبِيرَهَا وَصَغِيرَهَا .

إِلَى رَفِيقَاتِيِّ "سَارَة، وَفَاء، رَحْمَة، خَدِيجَة، أَسْمَاءِ"

الفهرس

i	الإهداء:
iii.....	الشكر:
iv.....	قائمة الجداول:
vii.....	قائمة الأشكال:
viii.....	الفهرس.....
1	المقدمة العامة
	الفصل الأول: مفاهيم أولية
2	I.1. مقدمة.....
2	I.2. تعريف التأكل
5	I.3. تفاعلات التأكل.....
6	I.4. قياس شدة تيار التأكل
15	I.5. طرق الحماية من التأكل.....
23	I.6. الصلادة.....
2	I.7. انعراج الأشعة X وقانون براغ.....
	الفصل الثاني: الطرق التجريبية
32	II.1. مقدمة.....
32	II.2. إعداد سطح.....
33	II.3. تنظيف السطوح.....
36	II.4. نظرية الترسيب المشترك.....
36	II.5. عوامل الترسيب الكهروليتي
39	II.6. الجانب العملي
43	II.7. التوصيف.....
43	II.8. اختبار الاستقطاب بمقاييس الجهد
44	II.9. مطيافية الممانعة الكهروكيميائية
44	II.10. الصلادة المجهرية
	الفصل الثالث: النتائج و المناقشة
54	III.1. مقدمة

46	2.2. تأثير كثافة التيار على طلاءات Ni النقي	III
48	3. توصيف جسيمات TiO_2 النانوية ..	III
49	4. تأثير كثافة التيار على طلاءات المركب $Ni-5g\ TiO_2$	III
54	5. تأثير تركيز TiO_2 على طلاءات المركب $Ni-TiO_2$	III
56	6. الصلادة ..	III
59	7. التآكل ..	III
62	الخلاصة العامة ..	
	المراجع ..	

قائمة الأشكال

الصفحة

الشكل

الفصل الأول

- الشكل I.1 مخطط أشكال التآكل
- الشكل I.2 التآكل بالغرز للوح من فولاذ 304 غير قابل للصدأ بواسطة محلول حمض الكلوريد
- الشكل I.3 تآكل نقربي (بالغرز) (تخطيطي)
- الشكل I.4 خلايا التآكل الغفاني
- الشكل I.5 رسم تخطيطي للتآكل
- الشكل I.6 منحنيات الشدة - الكمون (الجهد)
- الشكل I.7 مخطط تركيب الكمون الحركي (potentiocinétique)
- الشكل I.8 منحنى إجمالي شدة - كمون عندما $E_A < E_K$
- الشكل I.9 منحنيات أولية عندما $E_A > E_K$
- الشكل I.10 منحنى شدة- كمون في حالة استقطاب تركيز
- الشكل I.11 تعين شدة تيار التآكل
- الشكل I.12 مختلف نماذج منحنيات شدة - كمون
- الشكل I.13 رسم نظري لمخطط ممانعة
- الشكل I.14 مخطط طرق الحماية من التآكل
- الشكل I.15 مبدأ تقنية CVD
- الشكل I.16 رسم تخطيطي للطلاء باستعمال الرش
- الشكل I.17 رسم تخطيطي للطلاء باستعمال الرش الحراري بشكل مفصل للحالتين A و B
- الشكل I.18 مخطط توضيحي لعملية رش البلازما
- الشكل I.19 أمثلة على طرق المعالجة للحصول على طلاءات sol-gel
- الشكل I.20 PVD بواسطة التبخير الحراري
- الشكل I.21 PVD بواسطة رذاذ مهبطي
- الشكل I.22 PVD بواسطة ترسيب شاردي
- الشكل I.23 خلية الترسيب الكهروكيميائي
- الشكل I.24 التكليس (تخطيطي)
- الشكل I.25 تأثير مقاس حببية على إجهاد خضوع (yield stress)
- الشكل I.26 صورة مجهرية إلكترونية لنحاس مشوه يحوي تشتيت جسيمات السيليكا
- الشكل I.27 تالي المراحل (events) عندما ينحني انخلاع مرورا بجسيمات بواسطة آلية Orowan
- الشكل I.28 مخطط يوضح تشكيل سطوح بيئية جديدة قالب - راسب عندما تقطع جسيمات بواسطة انخلاع
- الشكل I.29 انعراج أشعة X بواسطة مستويات من الذرات ('A - B - T)
- الشكل I.30 رسم تخطيطي لمقاييس انعراج أشعة X

الفصل الثاني

34	شكل II.1 تخطيطي يوضح تنظيف سطوح أثناء إزالة الشحم كهروليتيما
40	جهاز عملية الصقل الميكانيكي
40	الشكل II.3 التعرية الكيميائية
43	الشكل II.4 تركيب أجهزة الترسيب الكهربائي لـ Ni و TiO_2

الفصل الثالث

45	الشكل III.1 مخطط XRD للفولاذ اللين
45	الشكل III.2 صورة بالمجهر الضوئي لـ BS2
46	الشكل III.3 مخططات انعراج أشعة X للطلاء Ni النقي
48	الشكل III.4 مورفولوجيا سطح مصور بالمجهر الإلكتروني الماسح (SEM)
49	الشكل III.5 مخطط XRD لمسحوق TiO_2
94	الشكل III.6 مخططات أشعة X لمسحوق TiO_2 و $\text{Ni} - 5 \text{ g } \text{TiO}_2$
51	الشكل III.7 الترسيب الكهروكيميائي لـ $\text{Ni}-5 \text{ g } \text{TiO}_2$ على ركيزة BS ₂ كثافات تيار مختلفة
52	الشكل III.8 SEM (a) - (b) تحلييل EDS لخريطة العناصر O, Ti, Ni.
53	الشكل III.9 التحليل الطيفي بتنشّت الطاقة (EDS) لتركيزات كيميائية لطلاءات مرکبة عند كثافات تيار مختلفة
54	الشكل III.10 كمية TiO_2 بالنسبة الوزنية بدلالة كثافة التيار
54	الشكل III.11 DRX لثلاث تركيزات مختلفة
56	الشكل III.12 الترسيب الكهروكيميائي لـ TiO_2 (5,10,15)g عند كثافة تيار $3\text{A}/\text{dm}^2$
56	الشكل III.13 صورة ميتالوغرافية تم أخذها بالمجهر الضوئي ، لأثر المتقد على طلاء Ni النقي
57	الشكل III.14 صلادة Vickers بدلالة كثافة التيار لطلاء Ni النقي.
58	الشكل III.15 صورة ميتالوغرافية تم أخذها بالمجهر الضوئي ، لأثر المتقد على طلاء المركب
58	الشكل III.16 صلادة Vickers بدلالة كثافة التيار لطلاء المركب Ni-TiO_2
59	الشكل III.17 صورة ميتالوغرافية تم أخذها بالمجهر الضوئي ، لأثر المتقد على طلاء المركب
60	الشكل III.18 مخطط الكمون الديناميكي مقارن لـ BS2، Ni النقي وطلاءات المركب Ni-TiO_2
61	الشكل III.19 بيانات توضح التنااسب العكسي بين تيار التآكل (i_{corr}) وكمون التآكل (E_{corr})

مقدمة عامة

دراسة ظاهرة التآكل تدخل في مجال علوم المواد التي تستخدم كل من الكيمياء والفيزياء، حيث يمثل التآكل مشكلة صناعية مهمة لأنه يمكن أن يكون سبباً لحوادث خطيرة عقب تمزق جزء أو هيكل متآكل. من ناحية أخرى، يمثل التآكل تكلفة اقتصادية مهمة للغاية. في الواقع تشير التقديرات إلى أن كل ثانية تتلف 5 أطنان من الصلب في العالم بسبب التآكل، والذي يمثل ما يعادل 2 % من إجمالي الناتج العالمي [1]. مقاومة التآكل تتطلب جهوداً كبيرة، سواء كان ذلك بتعويض الآلات والمنشآت التالفة، أو الإنفاق على الحماية، زيادة على خطر تلوث البيئة. استعمل الإنسان لمقاومة التآكل طرق عديدة مثل الطلاء والواقيّتين المهبطة والمصدعية واستعمال المثبتات.

في السنوات الأخيرة، تم استخدام الطلاء الكهربائي بكثرة لأنه يحتوي على مزايا معينة، فهو أكثر اقتصاداً من حيث المواد والمعدات، كما أنه سهل الاستخدام ويسمح استعمال أسطح كبيرة من الأشكال الهندسية المعقدة. فهو أيضاً تقنية قابلة للتكييف مع الصناعة. تمت دراسة التفريغ (الترسيب) الكهربائي للمعادن على ركائز مختلفة على نطاق واسع.

استخدمت المواد الفولاذية في مختلف القطاعات بسبب مقاومتها الميكانيكية الجيدة. إلا أن مقاومتها ضد التآكل ضعيفة بسبب عدم استقرارها الترموديناميكي عند التعرض للوسط المحيط مثل درجة الحرارة العالية، الرطوبة ودرجة الحموضة المرتفعة [2]. لحماية الأسطح الفولاذية، توجد طرق كثيرة، منها استعمال طلاءات معدنية مثل Ni، Zn، Cu وطلاءات سبائك مثل Ni-Co، Zn-Ni الخ. وقد وُجد أن إدراج جسيمات بمقاييس نانو ميكروني في طلاء يحسن مقاومة التآكل للفولاذ [3]. تعرف هذه الطلاءات باسم الطلاءات المركبة وتُظهر مقاومة تآكل أعلى مع تحسن في الصلادة، التزييت وخواص التحفيز الضوئي. تعتمد هذه الخصائص أساساً على الوسائل التجريبية مثل كثافة التيار، pH، تركيز مكونات الحمام وأيضاً على طبيعة الجسيمة [4].

وعليه فإن بحثنا يهدف إلى إعداد وتوسيف الطلاء المركب Ni-TiO_2 بتقنية التغليف (الترسيب) الكهروكيميائي فوق قطعة فولاذ لين (BS2) وتحديد تأثير كثافة التيار والتركيز، حيث تم استخدام أساليب للتوصيف منها: انعراج الأشعة السينية، المجهر الإلكتروني الماسح، الصلادة وطريقة الاستقطاب الديناميكي.

يتدرج هذا العمل ضمن ثلاثة فصول، حيث سنتناول في:

- الفصل الأول مفاهيم أولية شاملة. ▷
- الفصل الثاني نذكر فيه تقييمات تحضير الركيزة المستخدمة (الفولاذ) والجانب العملي. ▷
- الفصل الثالث نتطرق فيه إلى دراسة النتائج ومناقشتها. ▷

قائمة الجداول

الصفحة	الجدول
	الفصل الأول
23	الجدول I.1 تقنيات اختبار الصلادة
	الفصل الثاني
39	الجدول II.1 مكونات الركيزة المستعملة (BS2)
39	الجدول II.2 جدول يوضح الأجهزة المستعملة نوعها
41	الجدول II.3 المركبات وتراكيز Ni النقي و المركب Ni-TiO_2
	الفصل الثالث
47	الجدول III.1 تأثير كثافة التيار على معامل التركيب النسبي (RTC) لكل اتجاه بلوري لطلاء Ni النقي
47	الجدول III.2 تأثير كثافة التيار على مقاس حبيبات Ni للطلاء Ni النقي
50	الجدول III.3 تأثير كثافة التيار على معامل التركيب النسبي (RTC) لكل اتجاه بلوري ل الطلاء Ni-TiO_2
50	الجدول III.4 تأثير كثافة التيار على مقاس حبيبات Ni-TiO_2 للطلاء Ni-TiO_2
53	الجدول III.5 النسبة المئوية الوزنية والذرية للعناصر المكونة لطلاءات المركب Ni-5g TiO_2 عند كثافات تيار مختلفة.
55	الجدول III.6 تأثير تركيز TiO_2 على RTC لكل توجيه بلوري لطلاء Ni
55	الجدول III.7 تأثير كثافة التيار على مقاس Ni لطلاءات المركب Ni-TiO_2
57	الجدول III.8 الصلادة المتوسطة بدالة كثافة التيار لطلاء النikel النقي
58	الجدول III.9 منحنى H_v بدالة كثافة التيار المركب Ni-5g TiO_2
60	الجدول III.10 محسوبة من منحنيات الكمون الديناميكي للاستقطاب E_{corr} (mV) و I_{corr} (μA)

I.1 مقدمة

تم استخدام طلاءات (coatings) أساسها Ni بشكل واسع في العديد من التطبيقات في شكل أحادي الطور (Ni وسبائك Ni) ومركبات (composites)/ مرകبات قالب Ni النانوية بسبب خواصها الميكانيكية الجيدة ومقاومة حت (wear)، وتأكل عاليتان. تم بحث العديد من التقنيات، مثل الرش الحراري والبلازما، ترسيب كيميائي للبخار (chemical vapor deposition)، ترسيب فيزيائي للبخار (physical vapor deposition)، سائل - هلام (sol-gel) والترسيب الكهربائي لإنشاء الطلاءات المركبة [5].

اكتسب الترسيب الكهروكيميائي من محاليل الإلكتروليت المائي أهمية جذابة وتقنية إتقان السطح متعددة الجوانب. تعتبر هذه التقنية واحدة من التقنيات المتميزة لانتاج المواد المركبة بسبب المزايا الرائعة، مثل البساطة، التكلفة المنخفضة، معدل الترسيب العالي، سمك منتظم، النقاوة العالية، المسامية المنخفضة، عدم وجود قيود على الشكل، سهولة التحكم في البنية المجهرية والتركيب الكيميائي للرواسب، ويمكن إجراؤها تحت الضغط الطبيعي ودرجة حرارة المحيط مع انخفاض التكلفة، معدلات ترسب عالية وتوزيع الجسيمات متجانس [6].

يتألف الترسيب الكهربائي لطلاءات مركبة لانتاج مركبات قالب معدني من كهروليت، قالب معدني وجسيمات طور ثانوي مشتتة . إدخال مجموعة متنوعة كبيرة من الجسيمات، مثل أكسيدات وكربيدات صلدة (SiO_2 ، Al_2O_3 ، TiO_2 ، CeO_2 ، WC و SiC)، مواد التشحيم الصلبة (PTFE، الغرافيت و MoS_2) وأنابيب نانوية متعددة الجدران للكربون، الجرافين والماس في قالب معدني توم استعمالها لتعزيز مدة الحياة، الأداء، مقاومة التآكل وصلادة طلاءات مركب القالب المعدني [7].

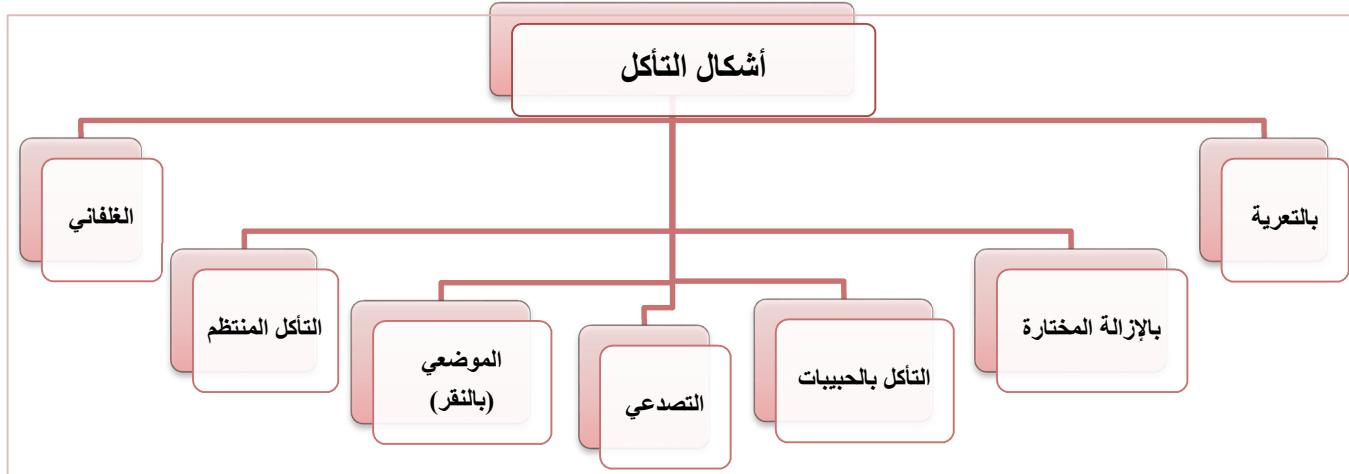
I.2 تعريف التآكل

التآكل هو تفاعل فيزيوكيميائي بين المعدن والوسط الذي يتعرض له، والذي يؤدي إلى تغيرات في خصائص المعدن وغالباً ما يسبب تدهوراً وظيفياً للمعدن في حد ذاته وللوسط المحيط به أو لنظام التقني المكون من كلا العاملين.

عرف (K.E.HELER) التآكل على أنه تفاعل بيني غير عكوس للمادة مع الوسط المحيط بها الذي يستلزم نقص المادة أو اتحلال المادة المكونة للمحيط [8].

التآكل

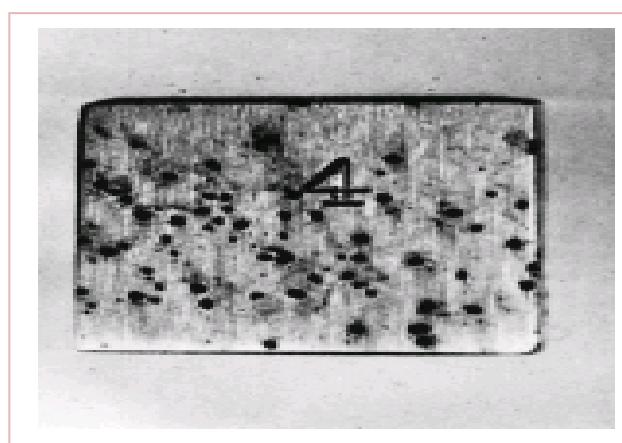
I.1.2. أشكال



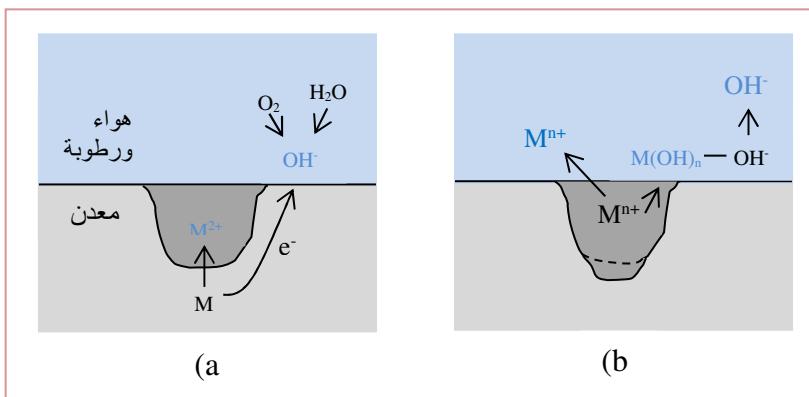
الشكل I.1 : مخطط أشكال التآكل

I.2.2. التآكل بالغرز

الغرز هو شكل آخر من أشكال هجوم تآكل موضعي إلى حد بعيد الذي تتشكل فيه غرز صغيرة أو ثُقُر. تختلف هذه الأخيرة عادةً من أعلى سطح أفقي إلى أسفل في اتجاه عمودي تقريباً. إنه نوع غادر للغاية من التآكل، غالباً لا يتم اكتشافه ومع ضياع قليل جدًا من المادة إلى أن يحدث الانهيار. مثال على تآكل بالغرز موضح في الشكل (I.2). من المحتمل أن تكون آلية الغرز هي نفس آلية تآكل *ثقي* (صدعي) في تلك يحدث التآكسد داخل النقرة نفسها، مع إرجاع مكمل في السطح. أنه تم فرض أن الجاذبية تسبب في نمو الغرزات نحو الأسفل، ويصبح محلول الموجود في طرف الغرزة أكثر تركيزاً وكثافة مع تقدم نمو الغرزة. قد تبدأ الغرزة بعيوب سطح موضعي مثل الخدش أو اختلاف طفيف في التركيب. في الواقع، لوحظ أن العينات ذات الأسطح المصقولبة تظهر مقاومة أكبر للتآكل. الفواليذ المقاومة للصدأ عرضة إلى حد ما لهذا النوع من التآكل؛ ومع ذلك، خلطها مع Mo 2% يعزز مقاومتها بشكل كبير [9].



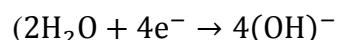
الشكل I.2 : التآكل بالغرز للوح من فولاذ 304 غير قابل للصدأ بواسطة محلول حمض الكلوريد.



الشكل 3.I : تآكل نقربي (بالغرز) (تخطيطي).

إذا بدأ بأي نموذج لا انتظامي، تصبح البقعة المتآكلة مصعدية أكثر.

- (a) يمكن للإلكترونات أن تتحرك نحو الأكسجين المتأخر والماء وفقاً للمعادلة



- (b) يستمر التآكل في المنطقة الخالية من الأكسجين. تنتشر شوارد المعدن وشوارد الهدروكسيل داخل الكهروليت أو تتحدد لتشكل هيدروكسيداً (مثلاً صدأ الحديد). تستمر الغرزة المعبأة بالفايـة بالتعـقـب بـتـآـكـل مـوـضـعـيـ.

3.2.I. خلايا التآكل الغلفاني (Galvanic Corrosion Cells)

يمكننا تصنيف أزواج التآكل، تسمى الخلايا الغلفانية، في ثلاثة مجموعات منفصلة: (1) خلايا التركيب، (2) خلايا الإجهاد، و (3) خلايا التركيز.

يمكن أن تكون الخلايا الغلفانية مجهرية في البعد، لأن كل طور له تركيبه وبنيته خاصان به؛ لذلك، كل واحد يمتلك جهد مسراه الخاص. نتيجة لذلك، يمكن أن تنشأ خلايا غلفانية في خلائق ثنائية الطور عندما تتعرض تلك المعادن لkehrolyt. على سبيل المثال، يُبرز البرليت (الشكل 3.I) الكربيد لأن الكربيد كان مصدراً في الكهروليت المستخدم في التتميش الكيميائي (محلول التتميش الكيميائي هو 4% nital). الكربيدات داكنة لأن منتوج تفاعل التآكل يبقى على السطح. كمونات مساريـيـ الفـريـتـ والـكرـبـيدـ قـرـيبـةـ من بعضـهـماـ بماـ فـيـهـ الكـفـاـيـةـ بـحـيثـ،ـ بـكـهـرـوـلـيـتـاتـ أـخـرـىـ،ـ قدـ يـتـمـ تـبـدـيـلـ أـدـوارـهـ الكـاثـوـدـيـةـ وـالـأـنـوـدـيـةـ)ـ [10].ـ



الشكل 4.I : خلايا التآكل الغلفاني

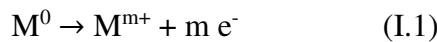
I.4.2. العوامل المؤدية إلى التآكل بالغزو

إن التآكل بالتنقير هو على الأرجح الأكثر كلفة من أي نوع آخر من أنواع التآكل، وذلك بسبب صعوبة التنبؤ به قبل حدوثه وتعدّر قياسه، واختلاف عمق النقرات التي كثيراً ما تكون مغطاة بنواتج التآكل والمواد الأخرى، وعدم ظهور النقرات إلا في المراحل المتقدمة منه. هناك عدة عوامل تؤدي إلى التآكل بالتنقير منها ما يأتي:

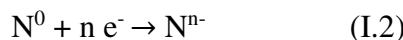
- وجود المعدن في السوائل الراكدة وخاصة تلك التي يزداد فيها تركيز الشوائب مثل حالات التكتيف والتبخير.
- المعادن المطمورة في التربة تعاني من التآكل بالتنقير لعدة أسباب منها اختلاف التهوية أو وجود المركبات الكبريتية.
- تراكم التربسات والمواد العضوية والطحالب والفطريات على الهياكل المعدنية يساعد على نشوء خلايا موضعية بسبب اختلاف التهوية) وتحفز التآكل بالتنقير للمعدن.
- تعتبر المعادن المغطاة بغشاء سالب (Passive Film) مثل الصلب المقاوم للتآكل أكثر عرضة للتآكل بالتنقير من المعادن الأخرى [11].

I.3 تفاعلات التآكل

التآكل هو عملية تلف تدريجي (deterioration) لسطح المعادن والمواد ذات الصلة. يحدث التغيير بواسطة المعدن، M، فاقدا إلكترونات وأيوناً موجباً:



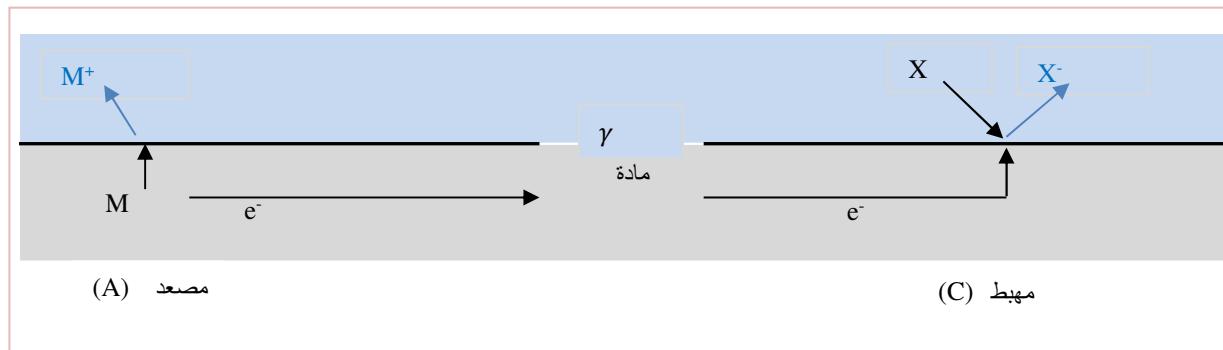
لكي يستمر التفاعل، يجب إزالة كل من الإلكترونات وأيونات المعادن (وإلا، يصبح التفاعل العكسي مهمًا ويتحقق التوازن). تُكتسب الإلكترونات بواسطة عنصر غير معدني، N، أو أيونات معدنية أخرى، M⁺:



أيونات المعادن للمعادلة (I.1) إما تذوب في الكهروليت المحيط، أو تتحد مع أيونات غير معدنية لتشكيل راسب سطح.

يبين الشكل (I.5) تفاعل التآكل بشكل تخطيطي. يُسمى موقع تفاعل فقدان-إلكترون (تأكسد) الأنود (المصعد). تفاعل اكتساب-إلكترون (إرجاع) يسمى الكاتود (المهبط). يمكن أن يستمر التفاعلان في مكانين متجاوريين، كما في الشكل (I.5)، أو يمكن فصلهما بمسافة معتبرة، بشرط أن يكون بينهما توصيل

كهربائي منخفض المقاومة (لتحويل إلكترون). مع ذلك، يجب أن يحدث التفاعل في آن واحد إذا كان التآكل ليسمر [10].



الشكل 5.I : رسم تخطيطي للتأكل

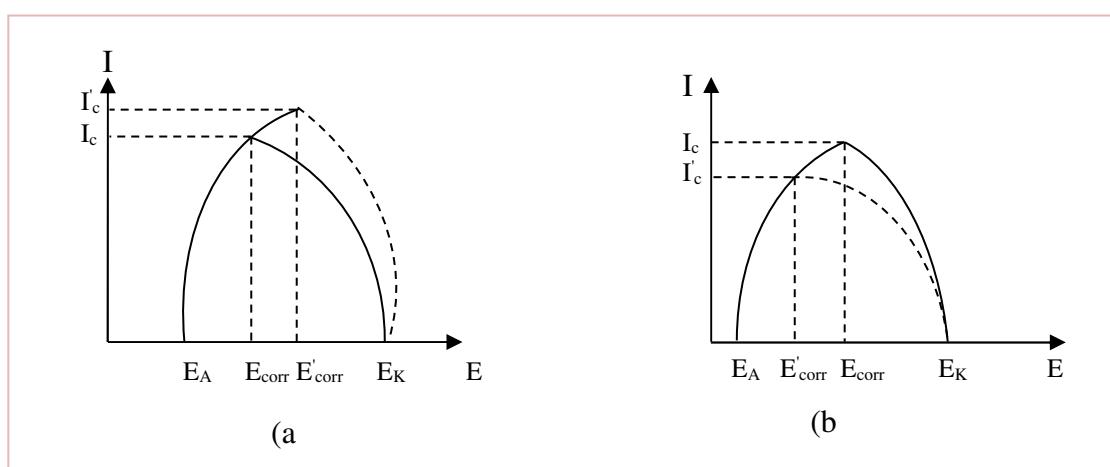
في المحيط (C) معادلة: $(X + e^- \rightarrow X^-)$

في المصعد (A) معادلة: $M^0 \rightarrow M^{m+} + m e^-$

المادة (عموماً معدن) يجب أن يوفر مساراً كهربائياً مستمراً بين المحيط والمصعد. المحيط (البيئة) عموماً كهروليت سائل) يستقبل نتاج التآكل ويمد (يزود) المحيط بالمادة المتفاعلة (reactant).

I.4 قياس شدة تيار التآكل

إن انتقال كمون اتحلال معدن نحو قيم موجبة لا يعني أن المعدن أصبح أكثر مقاومة للتأكل [12]. انظر (الشكل I.6).



الشكل I.6 : منحنيات الشدة – الكمون (الجهد)

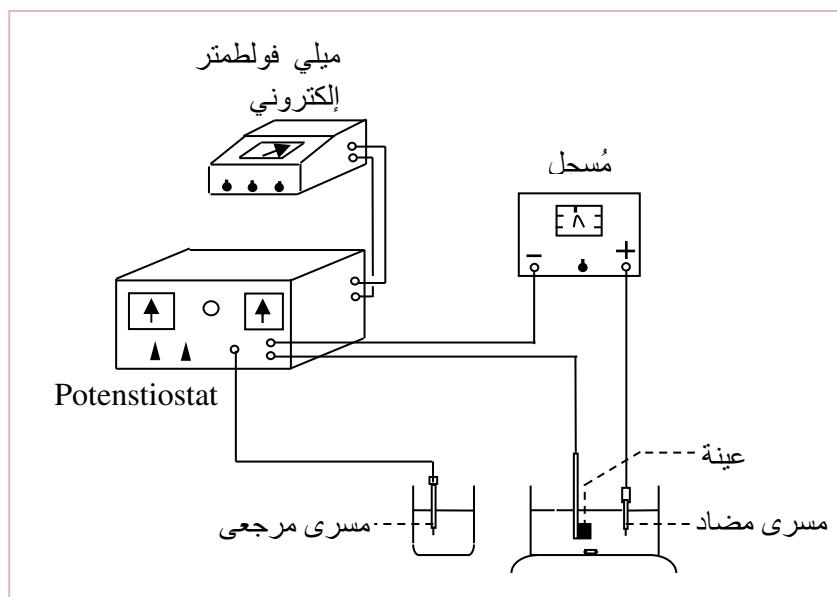
- المنحنى a): إن كمون التآكل تغير نحو قيمة موجبة (أصبح نفيساً أكثر $E'_{corr} > E_{corr}$ لكن ازدادت شدة تيار التآكل ($I_c' > I_c$)).

- المنحنى b): رغم أن كمون التآكل تغير نحو قيمة سالبة (أصبح نفيساً بشكل أقل $E'_{corr} < E_{corr}$) إلا أن شدة تيار التآكل تتناقص ($I_c' > I_c$).

إذن معرفة تغير كمون التآكل غير كافية لتعيين الاتجاه الذي يتم فيه تقدم ظاهرة التآكل وبالتالي إنه من الضروري قياس بالتوازي قيمة شدة تيار التآكل.

1.4.I. منحنيات شدة تيار - كمون :

تعطي هذه المنحنيات تغير شدة التيار التي تسري بين مسرى الدراسة ومسرى البلاتين بدلالة الكمون المفروض على مستوى الدراسة المعلم بالنسبة لمسرى مرجعى، [12] انظر (الشكل 7.I).



الشكل 7.I : مخطط تركيب الكمون الحركي (potentiocinétique)

يعطي الكمون المفروض على معدن. يتغير خطيا بدلالة الزمن.

يكون المعدن في بداية التجربة مهبط الخلية ثم يصبح الكمون المطبق عليه موجباً أكثر فأكثر، وانطلاقاً من كمون ما يكون المعدن مصعد الخلية، انظر الشكل (7.I).

1- معدن لم تتم مهاجمته

نفرض أن المعدن المستعمل لا يُهاجم من طرف الكاشف (المحلول) الذي يحوي نظاماً أكسيدياً-

إرجاعياً:

1

$$\text{Red} \rightleftharpoons O_x + ne \quad (I.4)$$

2

1: تفاعل إرجاع

2: تفاعل أكسدة

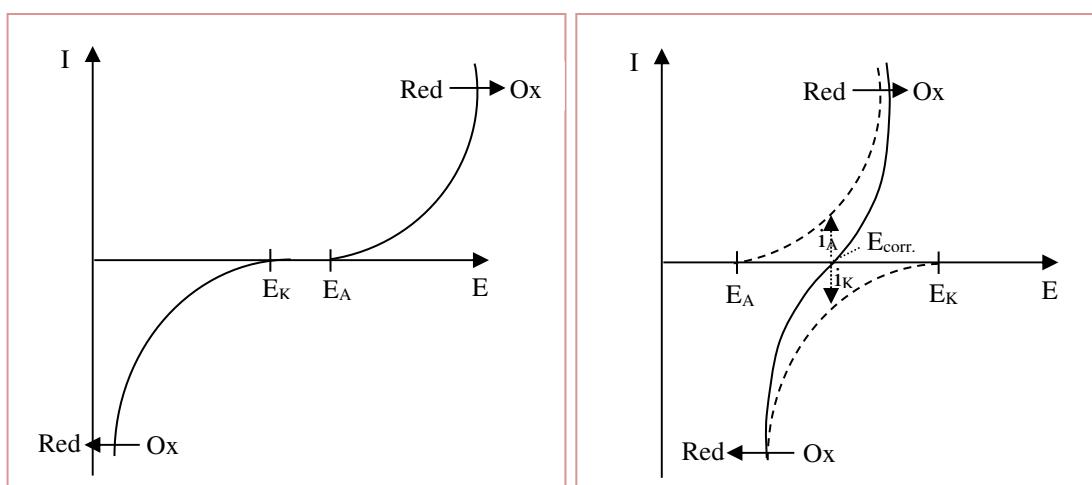
- **غياب التيار المفروض:** يحدث بين المعدن والكاشف تبادل في الألكترونات وفي الأخير التبادل في الاتجاه 1 يساوي التبادل في الاتجاه 2، أي $I = -I$.

إذن يأخذ المسرى بالنسبة للكاشف كموناً معروفاً بعلاقة Nerst:

$$E = E_0 + \frac{RT}{nF} \log \frac{(Ox)}{(Red)} \quad (I.5)$$

Ox و Red: فعالities المؤكسد والمرجع.

- **حضور التيار المفروض (مدد من طرف الـ potentiostat):** أي نفرض كموناً يختلف عن E على المسرى. يمكن رسم المنحني $I = f(E)$ مهبطي والمنحني ($I = f(E)$ مصعد)، ويسمى المنحنيان الأوليان المهبطي والمصعدى ويقللان محور الكمونات خط مقارب، انظر الشكل (9.I).



الشكل 9.I : منحنيات أولية عندما

$E_A > E_K$

الشكل 8.I : منحني إجمالي شدة - كمون

عندما $E_A < E_K$

في حالة الشكل (8.I) ، $E_A < E_K$ ، يمكن أن يتدخل التفاعل في نفس الوقت. المنحنى الإجمالي هو مجموع المنحنيات الأولية.

في النقطة E التي من أجلها $I = 0$ ، يكون $|i_A| = |i_K|$.

2- معدن قابل للتأكل

نصيف في هذه الحالة للمعادلات:



المعادلات الموافقة للاتزان:



ـ تكافؤ المعدن المتآكل Z

إذا غيرنا، بواسطةـ E_A ، الكمون المطبق على معدن مدروس (حضور التيار المفروض)، نتحصل كما في الحالة السابقة على المنحنيات الأولية:



و



كل واحد يملك عتبة كمون E_A و E_K معرفة كالسابق.

بتغيير الكمون المطبق (المفروض) باستمرار على المسرى من المجال المهبطي حتى المجال المصعدي، نتحصل على منحنى إجمالي أين يرتبط شكله بالموضع النسبي للمنحنيات الأولية الأربع.



و



في الحقيقة، يمكن إهمال التفاعلين $\text{M} \rightarrow \text{M}^{z+} + \text{Z}\text{e}^-$ و $\text{Red} \rightarrow \text{Ox} + n\text{e}$ ونعتبر التفاعلين الأوليين $\text{Red} \rightarrow \text{Ox}$ و $\text{M} \rightarrow \text{M}^{z+}$ (I.10) و (I.11) إذا كان محلول لا يحوي إلا حداً أدنى من الشوارد M^{z+} ومن النوع Red (هي الحالة الغالبة).

نميز حالتين :

 إذا كان $\text{E}_K > \text{E}_A$ (تفاعل (I.11)) لا يهاجم المعدن ما دام الكمون المطبق على المسرى محصور بين E_K و E_A .

 بالمقابل إذا كان $\text{E}_A > \text{E}_K$ ، هناك تآكل المسرى من أجل كمون $\text{E} > \text{E}_A$:

ا) الإستقطابية

الإستقطابية هي التغير بين كمون المسرى في وجود التيار والكمون في غياب التيار ويعبر عنها بالعلاقة التالية : [13]

$$\eta = E - E_{i=0} \quad (I.12)$$

ويعرف فرق الجهد η على أنه :

$$\eta = E - E_{eq} \quad (I.13)$$

ب) مختلف نماذج الاستقطاب

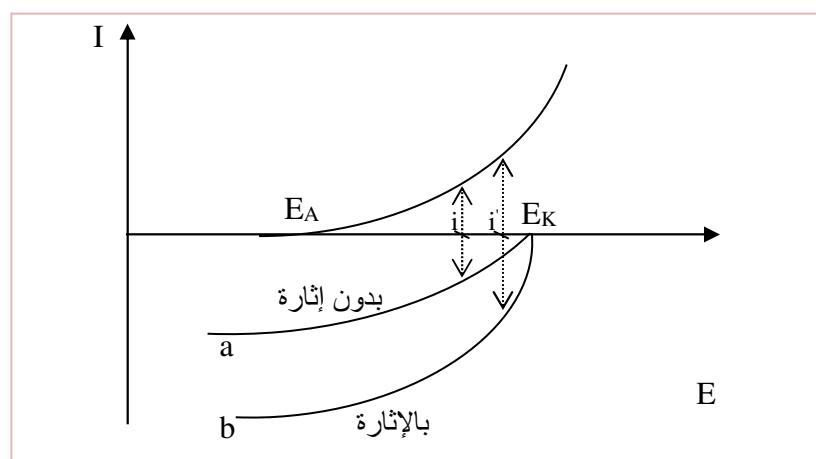
توجد ثلاثة نماذج أساسية للاستقطاب :

❖ استقطاب بالمقاومة

ناتج عن تشكيل فلم جامد (أوكسيد) أو غازي (هيدروجين أو أوكسجين ممترز مثلاً) على سطح المسرى. يقدم هذا الفلم مقاومة إضافية لمرور التيار وبالتالي تكون شدة تيار التآكل ضعيفة أكثر. على الخصوص يُمتاز الهيدروجين الذري أو الجزيئي الناتج عن إرجاع الشوارد H^+ بسهولة على سطح المهابط التي يستقطبها بقوة. في بعض الحالات يمكن أن يُوقف الهجوم على المعدن.

❖ استقطاب التركيز

قيمة حدية حساسة جداً للتحريك (للإثارة) الشكل (10.I).



الشكل 10.I : منحنى شدة- كمون في حالة استقطاب تركيز

- يبين المنحنى a (استقطاب التركيز المهبطي) أنه يمكن إعطاء مباشرة شدة تيار التآكل بترتيب مسطحة الانتشار.
- عندما يُحرك محلول تكون شدة تيار التآكل أكثر ارتفاعا ($i > i^*$) (المنحنى b).
- يسمح الشكل (I.10) بأن نبين دور الأكسجين المزدوج كمسرع أو مبطئ للتأكل.
- عند غمس عينتين من الحديد في محلولين بنفس الملح أحدهما فقير من الأوكسجين المذاب، والآخر غني بالأوكسجين المذاب، سيهاجم الثانية بسرعة أكبر ($i > i^*$).
- بالمقابل، إذا وصلنا، من جهة، بين المسرفين بناقل كهربائي، ومن جهة أخرى، محلولين بواسطة جسر سائل، فإن المسرى المغموس في محلول الأكثر فقراً من الأوكسجين المذاب هو المصعد، إذن هاجم، لأنه ذو كمون تآكل الأكثر سلبا.

❖ استقطاب التنشيط :

يوافق هذا الاستقطاب تغيرات الطاقة الحرية للسطح البيني معدن- محلول مرتبطة بمرور ذرات المعدن إلى حالة شاردة أو بالعكس. غالبا هي التي تتدخل في ظواهر التآكل.

تعطي علاقة Tafel

$$\eta = a + b \log I \quad (I.14)$$

η : كمون فوقى.

I: الشدة المتغيرة للتيار المفروض.

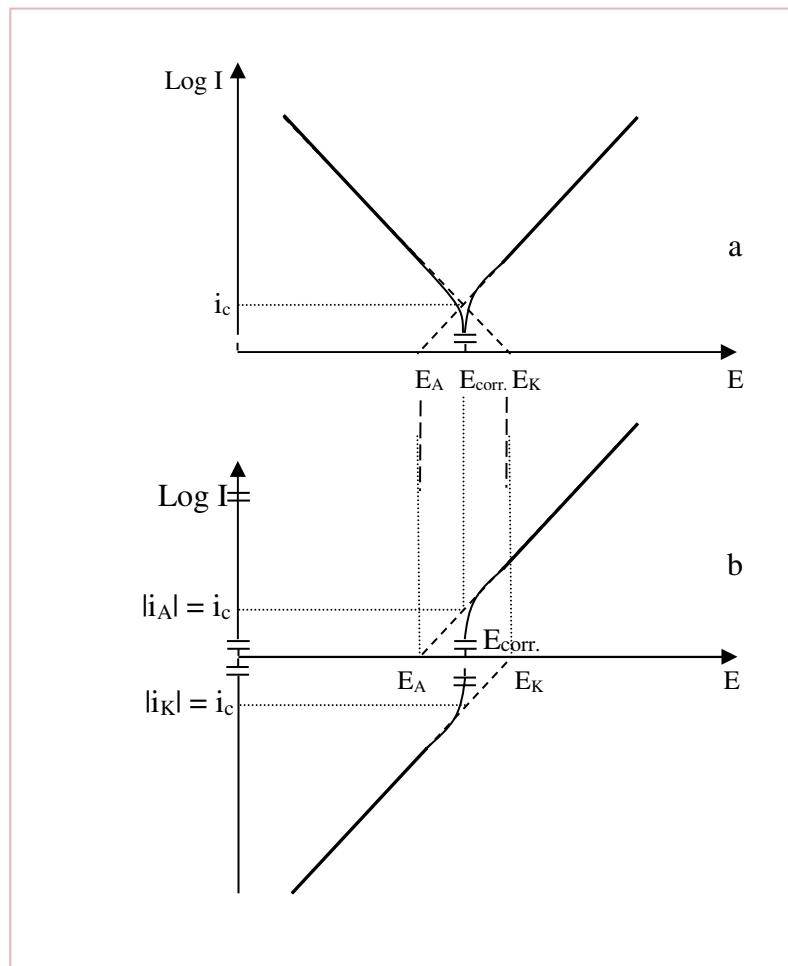
العلاقة صالحة من أجل تدخل تفاعل أولي واحد فقط، أي:

- من أجل $E > E_K$ في حالة استقطاب مصعدي.
- من أجل $E < E_K$ في حالة استقطاب مهبطي.

3- تعين شدة تيار التآكل

إذا رسمنا المنحنى الإجمالي بأخذ $\log I$ بدلالة E ، نحصل على مستقيم، مهبطي أو مصعدي، وذلك حسب الحالة عندما يتدخل تفاعل وحيد مهبطي أو مصعدي.

يمكن تعين شدة تيار التآكل، إذا رسمنا المنحنى $\log I = f(E)$ بالاستكمال بالاستقراء مستقيم Tafel، يمكن تعين شدة تيار التآكل، إذا رسمنا المنحنى $\log I = f(E)$ بالاستكمال بالاستقراء مستقيم Tafel، المهبطي أو المصعدي أو الاثنين معاً حتى كمون التآكل E_{corr} . انظر الشكل (11.I).



الشكل 11.I : تعين شدة تيار التآكل

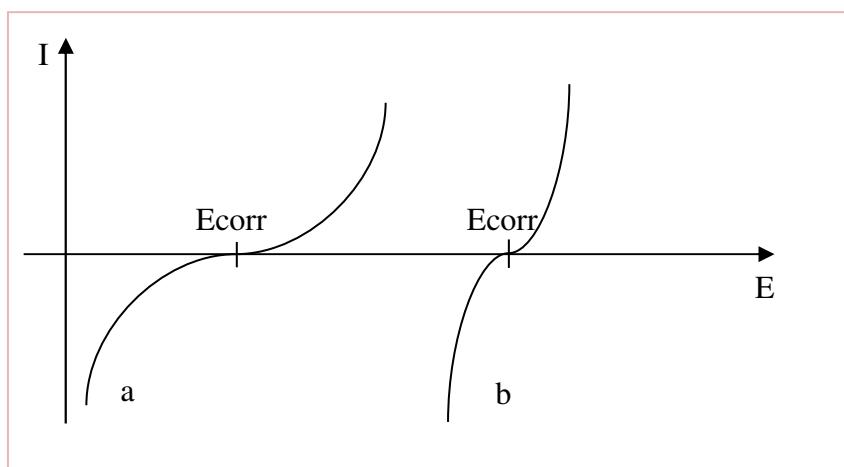
يبين الشكل (11.I) كيف يمكن إنجاز البناء بيانيا بطريقتين مختلفتين. في حالة الشكل (11.I)a تم رسم تناظر المنطقة المهبطة للمنحنى شدة- كمون بالنسبة لمحور الكمونات.

4- طريقة الحصول على المنحنى شدة- كمون :

يمكن أن ترسم المنحنى بطرقتين أساسيتين

- تغيير الكمون المطبق على معدن الدراسة بواسطة potentiostat و، لكل قيمة كمون ثُسجل شدة التيار التي تسري بين المعدن ومسرى مضاد من البلاتين (طريقة كمون و حركي). تستعمل عندما يوافق تغير كبير في E تغيراً طفيفاً في I (الشكل 12.I.(a)).

- تغيير شدة التيار التي تسري بين المسربين ويُسجل تغير الكمون المأخوذ من طرف المعدن (طريقة شدة تيار و حركية). تستعمل عندما توافق قيمة صغيرة لـ E تغيراً كبيراً في I (الشكل 12.I.(b)).



الشكل 12.I : مختلف نماذج منحنى شدة – كمون

5- تعين شدة تيار التآكل بواسطة طريقة مقاومة الاستقطاب

هذه الطريقة تقدم فائدة إدخال منحني الاستقطاب عند الجوار المباشر للكمون تآكل المعدن، في المنطقة أين يكون هذا المنحني خطياً. إذا كانت القياسات منجزة عند $10 \text{ mV} \pm$ حول كمون التآكل، نبين أنه:

$$\frac{\Delta\eta}{\Delta I} = \frac{1}{2.3 i_c} \frac{\beta_a \beta_c}{\beta_a + \beta_c} \quad (I.15)$$

β_a و β_c تمثل أميال لمستقيمات Tafel المصعدية والمهبطية. الميل $\frac{\Delta\eta}{\Delta I}$ للجزء الخطي لمنحني الاستقطاب يمكن تحديده تجريبياً. إن للميل أبعاد المقاومة، وهذا ما يفسر أخذ الطريقة لهذا الاسم . كلما كانت قيمة $\frac{\Delta\eta}{\Delta I}$ كبيرة كلما كانت شدة التيار i_c ضعيفة.

لا تحتاج هذه الطريقة إلى تحديد الأميال β_a و β_c . بينما، عندما لا تكون الدقة ضرورية، يمكن أخذ القيم من المراجع. الأهمية الأساسية لهذه الطريقة تكمن في أنها تسمح بالحصول على عدد كبير من القياسات

وبسرعة والمقارنة بينها وبين قيم شدة تيار التآكل عندما يُغيّر عامل، مثلًا حالة سطح معدن، أو تركيب كاشف بالإضافة مانع (مثبط) التآكل.

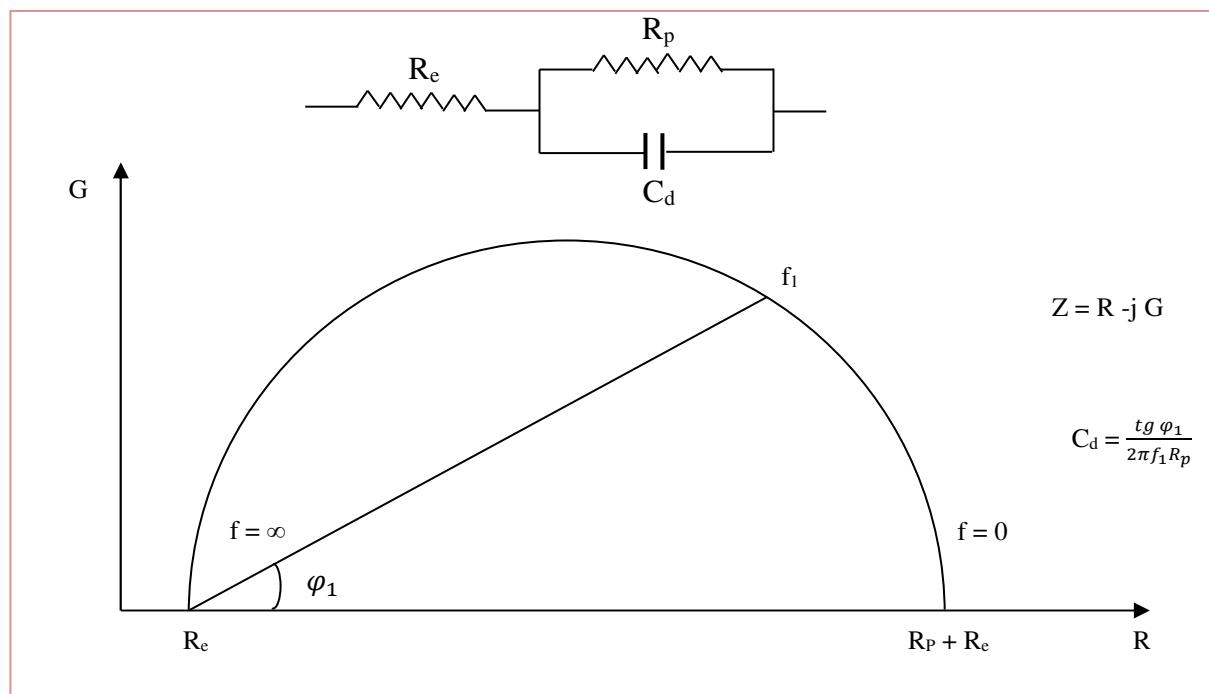
٦- استعمال قياسات الممانعة

طريقة أخرى لدراسة العمليات الكهروكيميائية والتآكل مؤسسة على قياس ممانعة مسرى. تعتمد هذه الطريقة على المبدأ الآتي.

بتراكب جهد متزاوب بسعة صغيرة وتواتر f واستقطاب مستمر لمسرى، نلاحظ تغيرا في تيار ناتج عن التغير في الجهد (الكمون) متغير الطور بالنسبة لهذا الخبر. النسبة $\frac{\Delta V}{\Delta I}$ تسمى الممانعة Z ، مقدار مركب طولاته، عكساً لشبكة كهربائية صرفة، يمكن أن تتعلق بالتواتر حسب الآليات التفاعلية المستعملة عند التواتر المدرس. نتيجة هذه القياسات، منجزة بطريقة Lissajoux أو بمساعدة محل دالة تحول، تُترجم بالرسم، عند جهد (كمون) معطى، لمخطط ممانعة أين في الفوائل والترتيب مأخذ على الترتيب الأجزاء الحقيقة والتخيلية $-Z$ عند تواترات مختلفة.

مخاططات الممانعة المسجلة في مجال واسع من التواترات (10^{-3} إلى 10^5 Hz) هي بالأخص مفيدة من أجل فصل عملية التفاعليات التسلسلية أو المتوازية التي لها أزمنة استرخاء مختلفة. هكذا، الممانعة الكهروكيميائية الإجمالية يمكن أن تحوي مركبات كثيرة مرتبطة، مثلًا، عملية الانتشار (ممانعة انتشار Z_d)، و / أو لتحويل شحنة (ممانعة فارادية Z_f)، و / أو للإمتزاز. تسمح طريقة الممانعة أحياناً لتنبيت أو إلغاء صلاحية النماذج التفاعلية المقترحة.

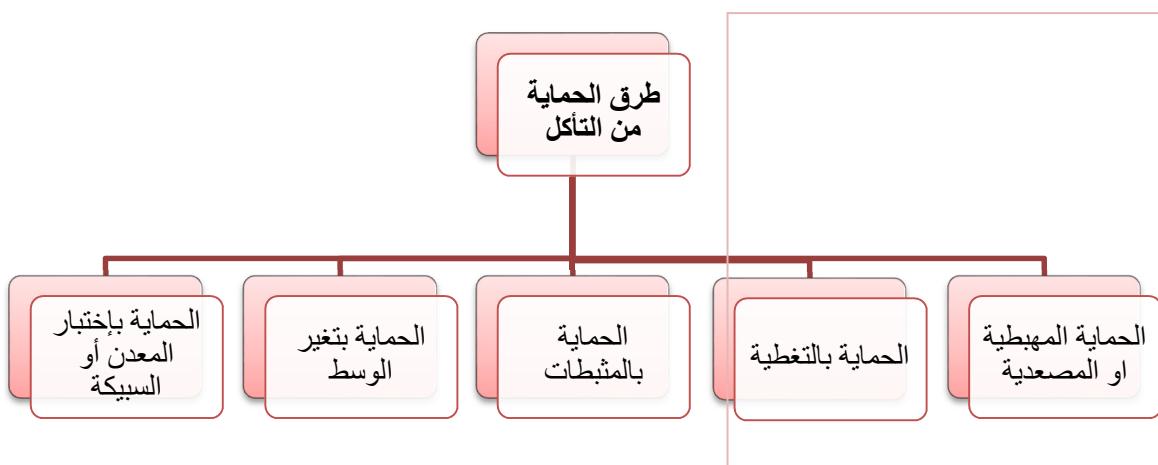
تطبيق آخر لمخططات الممانعة هو تعين مقاومة الكهروليت (R_e)، مقاومة الاستقطاب (R_p)، سعة الطبقة المضاعفة (C_d)، مثلما يبين الشكل المبسط في الشكل (13.I)، التمثيلي لممانعة نظرية لمسرى ومخططها [12].



الشكل 13.I : رسم نظري لمخطط ممانعة

I.5 طرق الحماية من التآكل

هناك عدة طرق وأساليب مختلفة للحماية أو التقليل من التآكل نلخص أهمها في المخطط الموالي:



الشكل 14.I : مخطط طرق الحماية من التآكل

I. 1.5. الحماية باللغطية باستعمال الطلاء

هناك عدة أنواع من التغطيات التي تستخدم لعزل المعدن عن الوسط الأكال كنقية التغطية بالطلاء، وهذه الأخيرة تقلل من معدل التآكل.

رغم اختلاف أنواع الطلاء من حيث التركيب إلا أنها غالباً ما تكون في وسط عضوي عبارة عن زيت قابل للجفاف أو راتنجات صناعية يعلق بها اللون مثل أكسيد التitanium TiO_2 وكبريتيد الانتيمونان SbS [14].

I. 2.5. تقنيات توضع الطلاءات

يمكن تصنيف الطلاءات المختلفة انطلاقاً من الطبيعة الفيزيائية لأنواع المرسبة، رواسب الذرات، الجزيئات أو الأيونات تشمل هذه الفئة طرائق الأساسية التالية:

- رواسب فيزيائية للبخار (يرمز لها PVD من Physical Vapor Deposition)؛
- رواسب كيميائية للبخار (يرمز لها CVD من Chemical Vapor Deposition)؛
- رواسب كهروكيميائية.
- رواسب جسيمات صلبة أو سائلة.

تشمل هذه الفئة جميع أنواع طرائق الرواسب بواسطة قذف حراري التي يمكن أن تضيف إليها التصفيح وإعادة الشحن باللحام

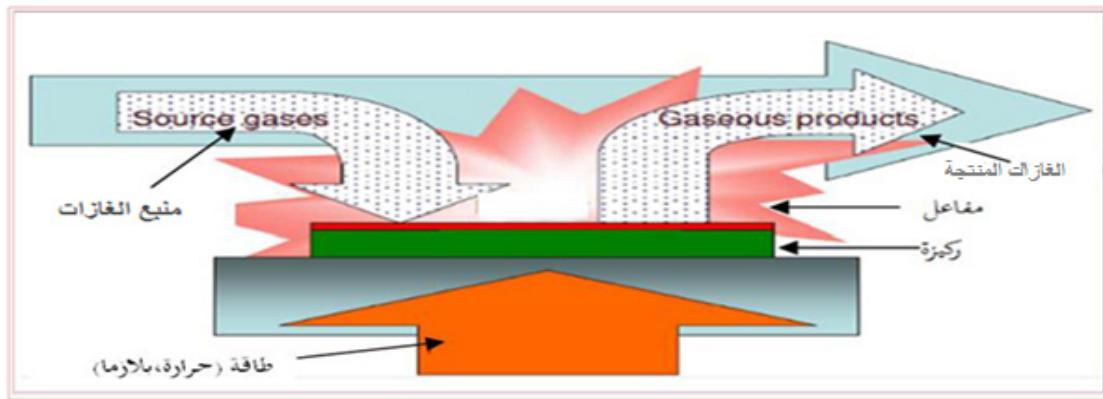
I. 1.2.5.I. الطرق الكيميائية:

I. 1.1.2.5.I. الترسيب الكيميائي للبخار (CVD)

هي عملية كيميائية تستخدم لإنتاج مواد صلبة عالية الأداء وعالية النقاوة. غالباً ما يكون لهذه العملية تطبيقات في مجال أشباه الموصلات وإنتاج الطبقات الرقيقة ولتحضير الأنابيب النانوية الكربونية.

تجري في عملية الترسيب الكيميائي للبخار تعريض الركازة (substrate) إلى مركب أو عدة مركبات طبيعية متطرورة والتي تتفاعل و/أو تتفاك على سطح الركازة لتعطي المادة المرغوبة. يصاحب العملية نشوء منتجات ثانوية، والتي تزالت من حجرة التفاعل بواسطة تدفق تيار غازي.

يعتمد مبدأ الترسيب الكيميائي للبخار على تشكيل طبقة صلبة من الطور الغازي نتيجة تفاعل كيميائي على سطح الركازة الساخن. من الشروط الواجب توافرها أن تكون المواد المكونة للطبقة المراد وضعها ذات تطويرية عالية.



الشكل 15.I : مبدأ تقطية CVD

2.1.2.5.I عملية الرش (الرذ) الحراري

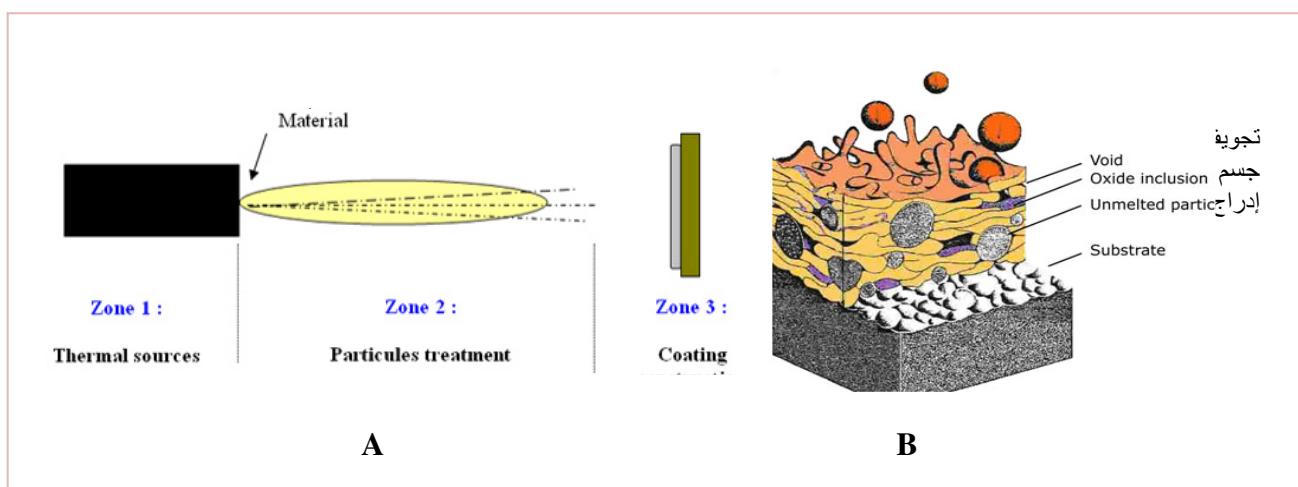
تعتمد جميع عمليات الرش (الرذ) الحراري على نفس مبدأ تسخين مادة مخزون التغذية (مسحوق أو سلك) وتسريعها إلى سرعة عالية وثم السماح للجسيمات بضرب (باصطدام بـ) سطح الركازة الشكل (I.16). ستشوه بعدهن الجسيمات وتتجدد على الركازة.

ميزة مألوفة لكل الطلاءات بالرش الحراري هي بنيتها العدسية أو بنيتها الحبيبية الصفيحية (الرقائقية) الناتجة عن التجدد السريع لكريات صغيرة، تسطح من ضرب سطح بارد بسرعات عالية. يتشكل الطلاء عندما تترسب ملابس الجسيمات فوق بعضها البعض.

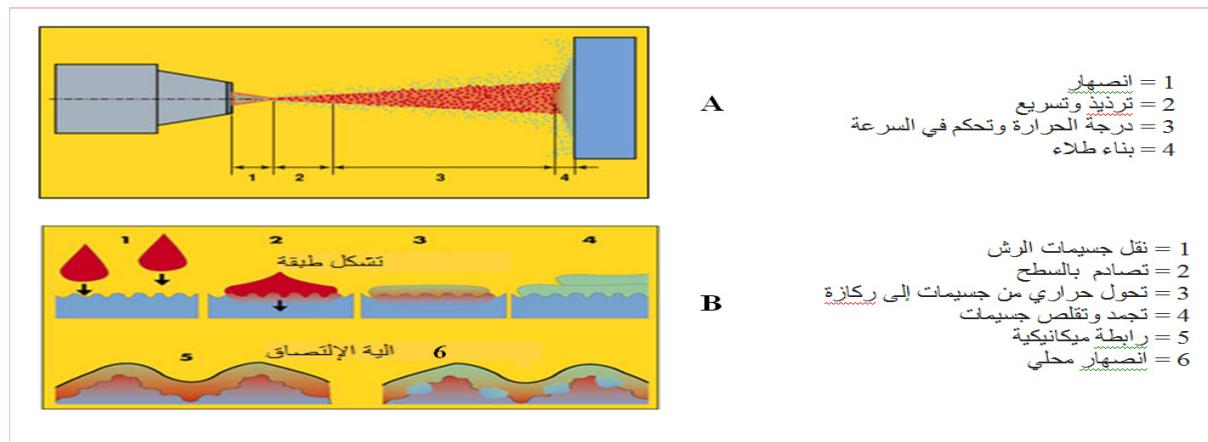
يتم ثني هذه الجسيمات بواسطة الركازة إما عن طريق الانحناء الميكانيكي أو المعدني.

3.1.2.5.I عملية رش البلازما

تستخدم عملية رش البلازما قوسا كهربائيا DC لتوليد غاز بلازما مؤين بدرجة حرارة عالية، الذي يعمل كمصدر للحرارة بالرش. يتم إجراء مادة الطلاء، في شكل مسحوق، في تيار غاز خامل داخل نفث البلازما أين يتم تسخينها ودفعها نحو الركازة.



الشكل 16.I : رسم تخطيطى للطلاء باستعمال الرش



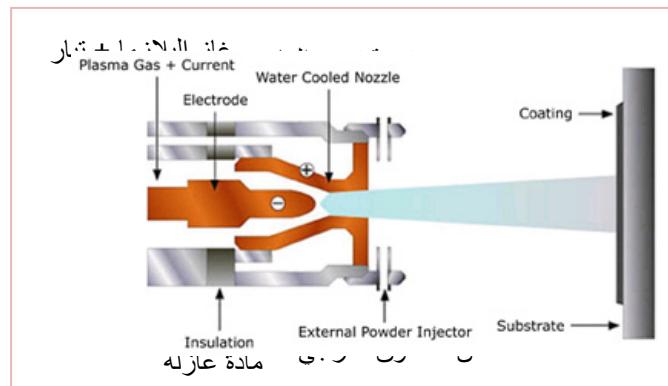
الشكل 17.I : رسم تخطيطي للطلاء باستعمال الرش الحراري بشكل مفصل للحالتين A و B

بسبب ارتفاع درجة الحرارة (15000°C) والطاقة الحرارية العالية ل النفث البلازما، يمكن رش مواد بدرجات حرارة انصهار عالية.

تشمل مدفعة رش البلازما مصدع Cu وممبط W، وكلاهما مبرد بالماء. يتدفق غاز البلازما (الأرجون، النيتروجين، الهيدروجين، الهيليوم) حول الممبط وعبر المصعد المشكل كفوهة (فتحة) ضيقة. يشار إلى البلازما عن طريق تفريغ الجهد العالي الذي يسبب تأيناً موضعياً ومساراً موصلاً لقوس التيار المستمر (DC) ليتشكل بين الممبط والمصدع. تتسبب مقاومة التسخين لقوس في وصول الغاز إلى درجات حرارة قصوى تتفصل وتتأين لتشكيل البلازما. يخرج البلازما من فوهة (فتحة) المصعد كله بلازما حر أو متعادل (بلازما لا يحمل تياراً كهربائياً).

ينتج رش البلازما طلاءً عالي الجودة من خلال مزيج من درجات الحرارة المرتفعة ومصادر الحرارة العالية الطاقة والسرعة العالية نسبياً، والتي تتراوح من 200 إلى 300 m/s .

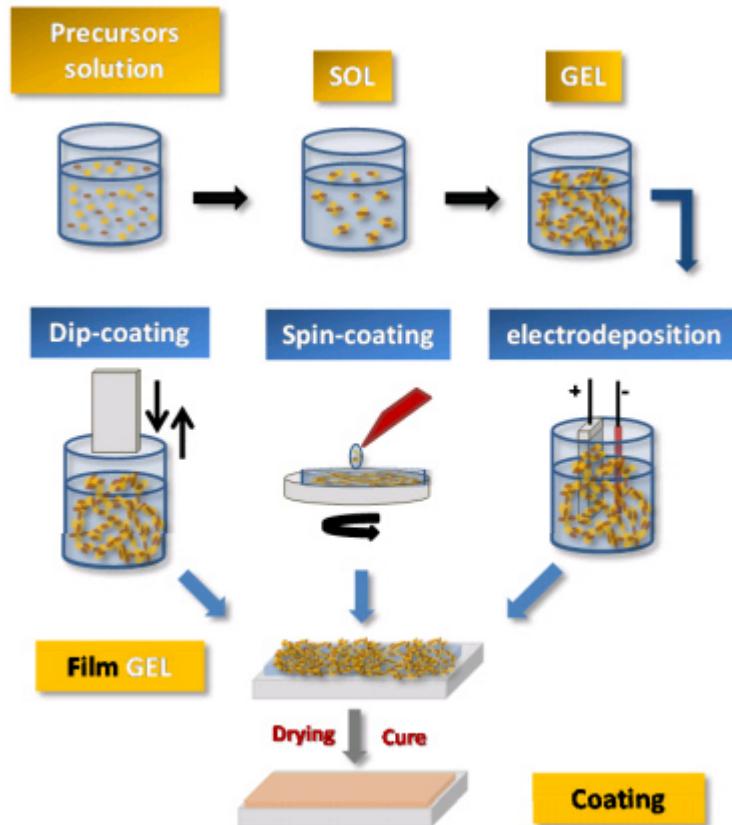
يتمتع رش البلازما بميزة أنه يستطيع رش مواد بدرجات حرارة عالية جداً مثل المعادن المقاومة للحرارة مثل W والسيراميك مثل Zr. احتمالاً طلاءات رذاذ البلازما تُحسب لمجال واسع من طلاءات رذاذ حراري وتطبيقات وتجعل هذه العملية الأكثر تنوعاً.



الشكل 18.I : مخطط توضيحي لعملية رش البلازما

4.1.2.5.I تقنية سائل - هلام (sol-gel)

يتم أولا اختيار المركبات الكيميائية، المعروفة باسم سوابق (precursors) (الشكل I.19) التي تتحدد مشكلة هذا .sol



الشكل I.19 : أمثلة على طرق المعالجة للحصول على طلاءات sol-gel .[15]

المصطلح يعين تعليقا مستقرًا جزيئات غروية داخل سائل [16,17]. بما أن sol عبارة عن سائل، إذن يمكن صبه في قالب، أو تطبيقه على سطح باستخدام تقنيات تشكيل مختلفة، مثل الرش على سطح، غمس أو برم بواسطة مجموعة من الفوهات الدوارة (الشكل I.19). لبلوغ الهلام، يجب السماح للتحولات الكيميائية لـ gel في sol أن تتم حتى تتشكل شبكة فريدة ومتراقبة فيما بينها، محاطة فقط بجدران الحاوية وكتلة المزيج التقاعلي. هناك خطوة أخرى في تقنية sol-gel هي التجفيف، وهي خطوة مهمة للغاية. في كثير من الحالات، يحتاج الـ gel الجاف إلى مزيد من المعالجة الحرارية ليتم تكييفه [18].

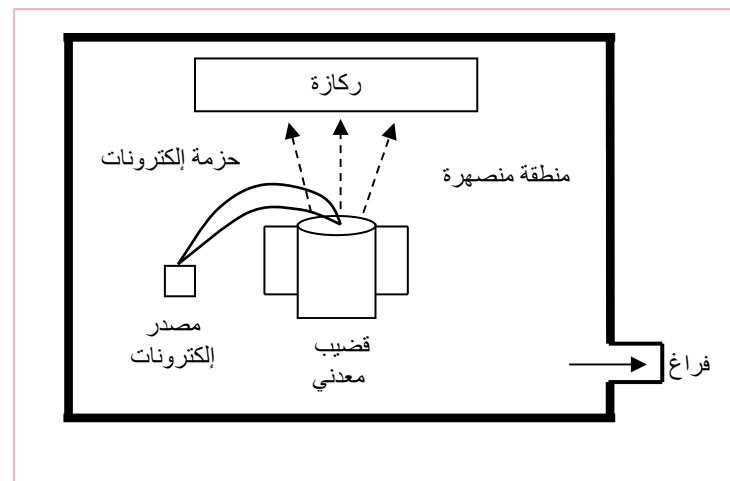
I.2.2.5.I: الطرق الفيزيائية:

I.2.2.5.I. الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD)

يتم الحصول على الأنواع التي سُرّسب بواسطة "طريقة فيزيائية":

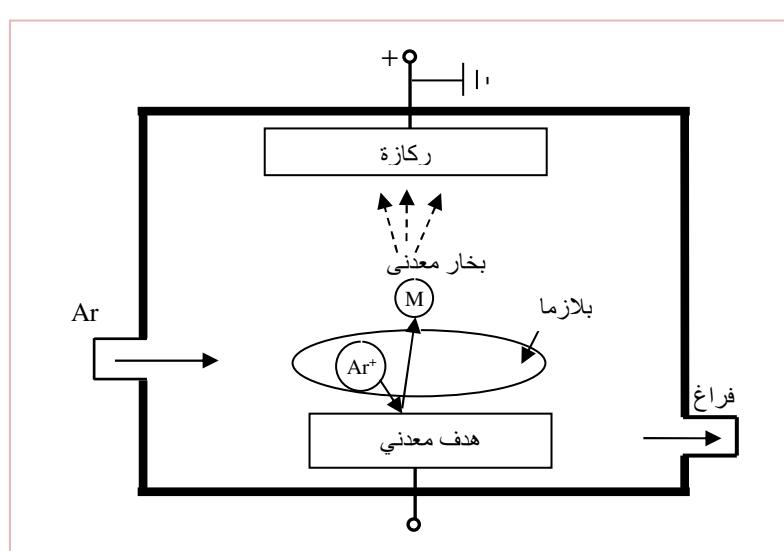
- بواسطة تبخر حراري فراغي لمادة صلبة يتكتف بخارها على الركازة (substrate)،

(الشكل I.20.I):



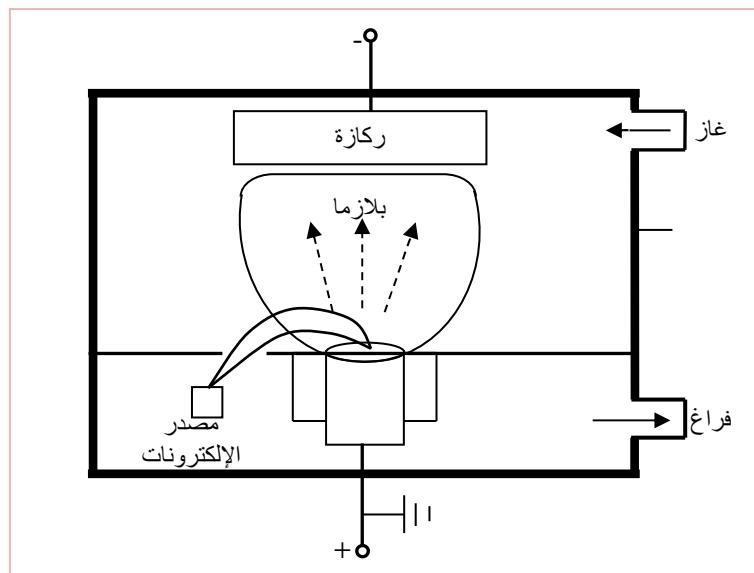
الشكل I.20.I : PVD بواسطة التبخر الحراري

- عن طريق رذاذ مهبطي لمادة المصدر مقصوفة بواسطة الأيونات الموجبة لبلازما غازي نادر مثل الأرجون، Ar^+ ؛ الذرات المنزوعة من المصدر تتكتف لاحقاً على الركازة (الشكل I.21.I).



الشكل I.21.I : PVD بواسطة رذاذ مهبطي

- عن طريق الترسيب الشاردي حيث يتم الحصول على النوع المراد ترسبيه عن طريق تبخر حراري تحت فراغ و يتكون على الركازة في بلازما غازي نادر (Ar)، مما يحسن من نوعيات الراسب مثل الالتصاق (الشكل I) (22.I)



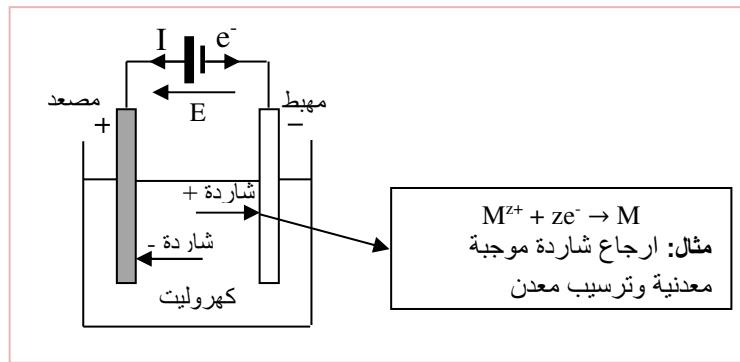
الشكل I : PVD بواسطة ترسيب شاردي

I.3.2.5. الطلاءات الكهروكيميائية:

تُنتج العمليات الكهروكيميائية طلاءات من إلكتروليت (كهروليت) مائي أو عضوي أو إلكتروليت منصهر. إنه في كثير من الحالات يمكن إجراء المعالجة عند درجة حرارة الغرفة وعند الضغط الجوي وهو ما يجعل هذه الطرق جذابة.

الرواسب الأكثر شيوعا هي معادن نقيّة وبسبائك معدنية ومواد مركبة. أدى إدخال تقنيات جديدة مثل استخدام التيارات النابضة و المباشرة عمل طرق التحكم على الإنترنـت أدت إلى زيادة بشكل معتبر عدد الطلاءات مطبقة على أي نوع من الركازة.

تُتجزـ الرواسب الكهروكيميائية في خلية التحليل الكهربائي، القطعة التي س تعالج تشكـل المـهـبطـ في تلامـسـ مع ماذا؟ ليحدث الإـرجـاعـ (الشكل I) (23.I).



الشكل 23.I : خلية الترسيب الكهروكيميائي

- يتم التعبير عن الجهد E عبر الخلية التي يمر بها تيار شدته I بالعلاقة:

$$E(I) = [|\varepsilon_A + \eta_A(I)| - |\varepsilon_C + \eta_C(I)|] = RI \quad (I.16)$$

ε : الكمون المصعدى.

ε : الكمون المهبطي.

- التوترات الفائق (surtensions) هي مجموع المساهمات العديدة، على سبيل المثال من أجل توتر فائق مهبطي:

$$\eta_C = \eta_C^{\text{act.}} + \eta_C^{\text{conc.}} + \eta_C^{\text{crist.}} \quad (I.17)$$

- تُعطى علاقة Tafel التوتر الفائق للتنشيط.

- يرتبط التوتر الفائق للتراكيز بنقل الأنواع النشطة للمحلول باتجاه المسري من خلال طبقة هيدروديناميكية سماكتها δ ، الذي يفرض كثافة تيار حدية:

$$i_{\text{lim}} = \frac{96485 z D C_{\text{sol}}}{(1-\tau)\delta} \quad (I.18)$$

(D و τ : معامل الانتشار و عدد النقل).

- التوتر الفائق للتبلار مرفق بالصعوبات الطاقوية التي تواجهها عمليات الإنعاش والنمو. وجود بعض المواد، حتى بكميات صغيرة، يمكن أن يزيدوها بشكل معتبر.

- كمية المادة المترسبة في مهبط بعد زمن t تُعطى بواسطة علاقـة Faraday:

$$m = \frac{M}{96485 z} I t \quad (I.19)$$

تكون صالحة إذا تم إرجاع نوع واحد فقط. عندما يتم إرجاع عدة أنواع في آن واحد، كل واحد "يستهلك" جزء من إجمالي كمية الكهرباء. مردود التيار من أجل نوع معطى هو نسبة الكتلة الفعالة المترسبة إلى الكتلة النظرية المترسبة إذا حدثت وحدتها [19].

6.I الصلادة:

خاصية ميكانيكية تُعبّر عن مقاومة مادة لتشوه بلاستيكي محلي (مثلا، ثلم، أخدود صغير). تم ابتكار نظام كمي لتأشير الصلادة يسمى سلم Mohs [من 1 للطلق talc: سيليكات المغnezيوم الطبيعية وهي مادة لينة إلى 10 لللماض].

المبدأ: دخول متقد (باعج) بقوة في سطح مادة بالتحكم في شروط الحمل وسرعة التطبيق. يُقاس عمق أو بعد الثلم الناتج وينسب إلى عدد الصلادة؛ المادة أكثر ليونة، الثلم أكبر وأعمق وعدد تأثير الصلادة أقل.

تُسْتَعْمَل اختبارات الصلادة كثيرة من أي اختبار ميكانيكي آخر لهذه الأسباب:

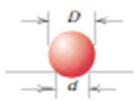
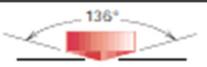
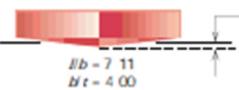
1- بسيطة - بسعر منخفض: عموما، ليس من الضروري استعمال عينة خاصة وأجهزة الاختبار أقل ثمنا نسبيا.

2- الاختبار غير هدام: العينة لا تنقطع ولا تتشوه كثيرا، التشوه الوحد هو الثلم الصغير.

3- تقدّر الخواص الميكانيكية الأخرى من معطيات الصلادة وبالأخص مقاومة للشد.

إن أهم تقنيات اختبار الصلادة ملخصة في الجدول الآتي [9]:

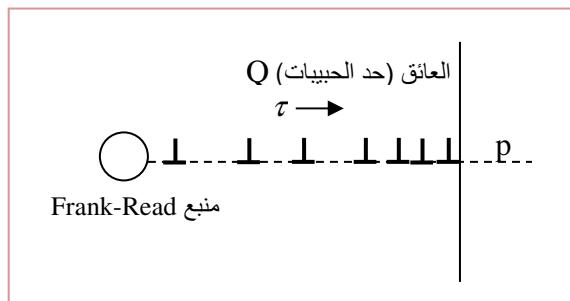
الجدول I.1 : تقنيات اختبار الصلادة

Test	Indenter	Shape of Indentation		Load	Formula for Hardness Number ^a
		Side View	Top View		
Brinell	10-mm sphere of steel or tungsten carbide			P	$HB = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
Vickers microhardness	Diamond pyramid			P	$HV = 1.854P/d_1^2$
Knoop microhardness	Diamond pyramid			P	$HK = 14.2P/l^2$
Rockwell and Superficial Rockwell	Diamond cone $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}$ in. diameter steel spheres			60 kg 100 kg 150 kg 15 kg 30 kg 45 kg	Rockwell Superficial Rockwell

1.6.I التكديس (pile-up)

تحت تأثير τ (إجهاد قص) يُصدر منبع Frank-Read سلسلة من الحلقات في مستوى الانزلاق P . إن وجود عائق (حد الحبيبات، طور أجنبي، ...) يعارض مرور هذه الانخلاءات الصادرة وبالتالي تتكدس في مقابل هذا الحاجز (العائق). يوجد هذا التكديس فقط تحت تأثير τ (لأن الانخلاءات هنا تتنافر). إن الإجهاد المطبق على العائق يساوي τ_n أين n عدد انخلاءات التكديس (هناك مفعول تركيز للإجهادات الناظمية والقص) ونتيجة لهذا التكديس في:

- المعدن المتعدد البلورات، أين تلعب حدود الحبيبات دور العائق، يسمح الإجهاد τ_n بإحداث الانزلاق في الحبيبة المجاورة.
- يمكن للإجهادات في مقدمة التكديس أن تبلغ المقاومة النظرية عند انقطاع البلور وبالتالي تبدأ التشغقات المجهريّة التي هي بداية انقطاع المعدن [20].



الشكل 24.I : التكديس (تخطيطي)

2.6.I التقسيمة بحد الحبيبة (Grain boundary hardening)

* نعرف أن حدود الحبيبات تعمل كحواجز فيزيائية للانخلاءات المرسلة من طرف منبع تحت تأثير σ (أو τ)، فتتكدّس عليها دون تجاوزها دون الوهلة الأولى. تتنافر هذه الانخلاءات فيما بينها حيث تُدفع إلى الأمام بـ σ_{gb} وثُوقَفَ بـ σ_{gb}

(gb: grain boundary). يتتشكل تكديس طوله L يحوي n انخلاء. كل واحد منها يخضع لقوة. وحدة الطول/b (b: Burgers) إذا كان التكديس ينتقل في مجموعته بـ dx ، العمل المقدم هو: $F = \sigma b$ (شعاع Burgers). $n F dx = n \sigma b dx$ ويُساوي إلى العمل المنفذ من طرف انخلاء الرأس ولتكن σ^* الإجهاد في رأس التكديس إذن: $\sigma^* = n \sigma$ حيث يتصرف التكديس كمرگز إجهاد (stress raiser).

σ^* : يسمح للانخلاءات لأن تجتاز الحد عندما يكون مساوياً لـ σ_{gb} أو إحداث عن بعد، منبع في الحبيبة المجاورة، بانتشار إذن للتشوه.

نقبل أن طول التكديس يتاسب مع العدد n للانخلاعات التي تكونه ويتناسب عكسياً مع الإجهاد الذي يضغطه σ . $L = C^{te} n / \sigma$. إن الإجهاد الذي سيطبق للتغلب على "مقاومة" الحد هو:

لدينا :

$$\sigma^* = \sigma_{gb} = n\sigma \rightarrow \sigma = \frac{\sigma_{gb}}{n} \propto \frac{\sigma_{gb}}{L\sigma} \rightarrow \sigma \propto L^{-1/2} \propto \Phi^{-1/2} \quad (I.20)$$

إذا أضفنا لهذا الإجهاد، الإجهاد الضروري لانزلاق الانخلاعات في بلور أحادي ولتكن σ_0 (على الأقل يساوي σ_{PN})، حد المرونة (إجهاد الخضوع σ_y) لمتعدد البلورات يأخذ الشكل:

$$\sigma_y = \sigma_o + K\Phi^{-1/2} \quad (I.21)$$

قانون Hall et Petch ، يصف على العموم النتائج التجريبية. أنظر الشكل (I.25).

K = ثابت: مرفق بسهولة عملية منابع الانخلاعات.

σ_o : قياس المقاومة الذاتية للمادة لحركة الانخلاع.

ϕ : قطر الحبيبة المتوسط.

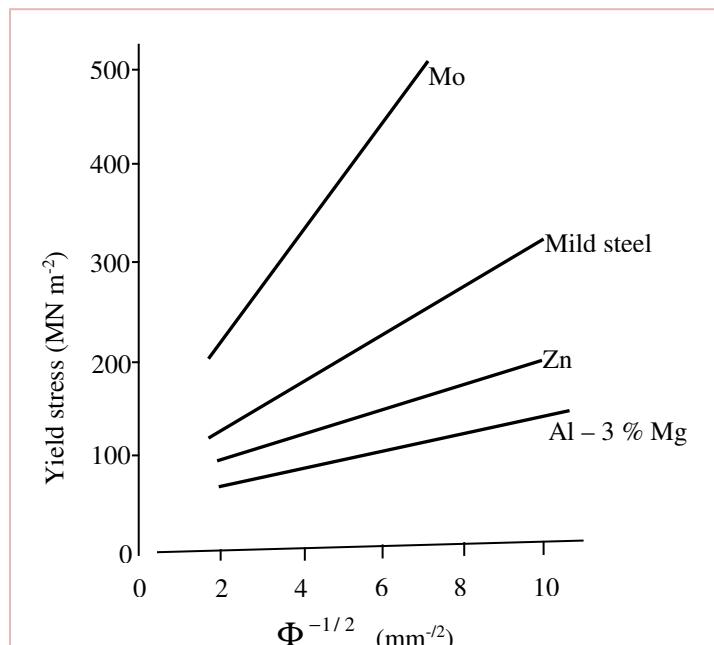
يعبر هذا القانون بوضوح على ما يلي: أن متعدد البلورات بحبيبات دقيقة أقسى من متعدد بلورات بحبيبات كبيرة أو بالأحرى من البلور الأحادي.

σ_0 هو قياس للمقاومة الذاتية للمادة لحركة الانخلاع، بينما يرتبط k_r بسهولة تشغيل مصادر الانخلاعات. يوضح الشكل (25.I) أن العلاقة الخطية بين إجهاد الخضوع $\Phi^{-1/2}$ و يتم الحصول عليها لمجموعة متنوعة من المعادن وفقاً لهذه العبارة.

3.6.I التقسيمة بالتشتت (Dispersion hardening)

ت تكون العديد من المواد من طورين أو أكثر وغالباً ما يكون أحد الأطوار في شكل جسيمات صغيرة موزعة في كل مكان من المادة. يزيد وجود تشتت جسيمات صغيرة من مقاومة المادة بكمية والتي ترتبط بجزء حجم ومقاس الجسيمات، وإنن بالمسافة بين الجسيمات S_p . يوضح (الشكل (a)) (27.I) انخلاعا يقترب من صف من الجسيمات [21]. إذا لم يتمكن الانخلاع من قطع الجسيمات، فيجب أن ينحني بينهما والإجهاد الأقصى المطلوب لذلك هو عندما يكون نصف قطر الانحناء $R = S_p/2$ (الشكل (b)) (27.I) وبالتالي، باستخدام المعادلة :

$$\sigma_0 = \frac{T}{bR} = \frac{Gb}{R} \quad (I.22)$$



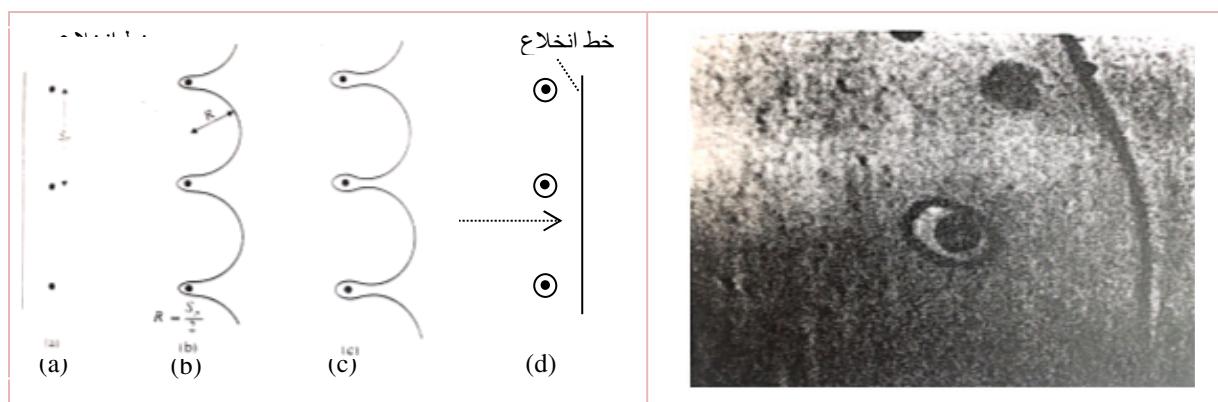
الشكل I.25 : تأثير مقاس حبيبة على إجهاد خضوع (yield stress)

الإجهاد المطلوب هو

$$\tau = \frac{Gb}{R} = \frac{2Gb}{S_p} \quad (\text{I.23})$$

يحدث تالي النتائج الموضحة في الشكلين (c) و (d) (27.I) عند إجهادات أقل من $S_p/2Gb$ ، وبالتالي فإن الانخلاع يتجاوز الجسيمات تاركًا حلقات حولها. هذه العملية من الانحناء فوق الجسيمات وترك حلقة تسمى آلية Orowan. الشكل (26.I) عبارة عن صورة مجهرية إلكترونية من النحاس المشوه تحتوي على جسيمات من سيليكا المشتت وحلقة انخلاع حول جسيم السيليكا في مركز الصورة المجهرية.

تشتت SiO_2 (السيليكا) في Cu (النحاس) الناتج عن تأكسد داخلي (الشكل I 26.I). يتم إنتاج Al_2O_3 (الألومنينا) مشتت في Ag (الفضة) بهذه الطريقة غالباً يستخدم للتلامس في المعدات الكهربائية. طريقة أخرى شائعة لتشكيل تشست هي عن طريق المعالجة الحرارية لمحلول صلب (جامد) شبه مستقر بحيث يترسب الطور الثاني. هذا يسمى التقسيبة بالترسيب (precipitation hardening).

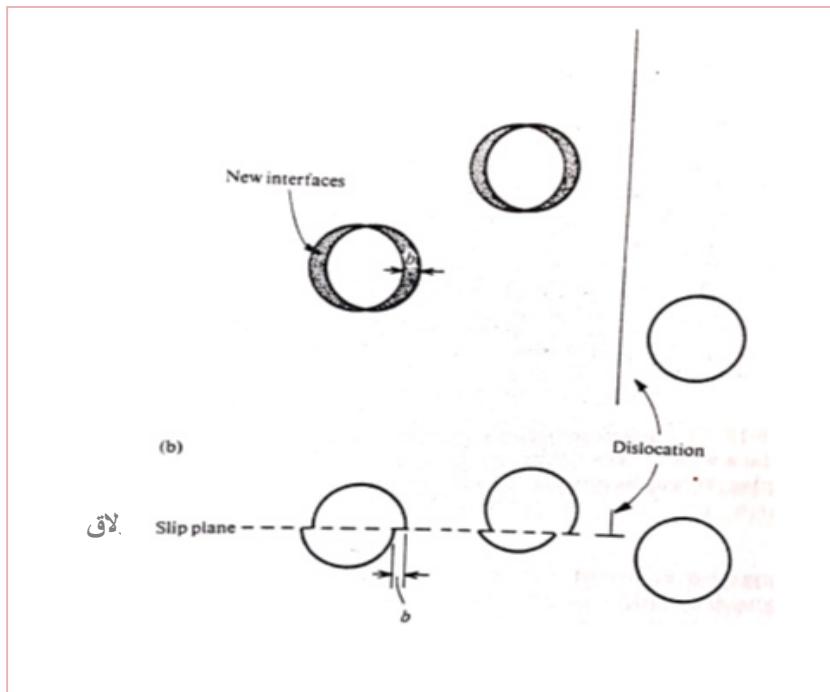


الشكل 27 : تالي المراحل (events) عندما ينحدر انخلاع مرورا بجسيمات بواسطة آلية Orowan

الشكل I 26 : صورة مجهرية إلكترونية لنحاس مشوه يحوي تشست جسيمات السيليكا.

في حالة أنظمة مقساة بالترسيب، قد تكون الجسيمات شبه مستقرة ويمكن أن يكون لها سطح بيني متناسق مع القالب. يقال إن السطح بيني متناسق عندما يكون هناك تطابق عند السطح بيني لمستويات البلور في القالب مع تلك الموجودة في الراسب. قد تكون الرواسب شبه المستقرة عبارة عن مجموعات (تراكمات) صغيرة تحتوي على حوالي 100 ذرة مذاب فقط أو قد تحتوي على بنية بلورية ناشئة مختلفة عن تلك لل قالب. يتم قطع كلا النوعين من الجسيمات عن طريق الانخلاعات بدلاً من الانخلاعات المنحنية المجاورة للجسيمات بواسطة آلية Orowan. يمكن أن يعطي تقطيع الجسيمات تقسيبة معتبرة وقد ثبت أن

هناك عدة آليات مختلفة تساهم في التقسيمة. نذكر آليتين فقط لإظهار المبادئ العامة. أولاً، يمكن أن يؤدي السطح البيني المتناسق إلى تشوّهات مرنّة في القالب لأن المسافات بين المستويات a_p و a_m ليست متماثلة تماماً. تتفاعل الانخلاءات مع هذه التشوّهات المرنة، والمعروفة باسم التشوّهات المتناسقة، بطريقة مشابهة (ولكن بقوة أكبر) لتشوّهات المرنة حول ذرة ذائبة. تم توضيح المساهمة الثانية في (الشكل 28.I)، والذي يوضح أن سطوح القالب - الراسب الجديدة تنتج عندما تقطع الجسيمات. هناك طاقة لكل وحدة مساحة مرتبطة بهذه السطوح وبالتالي هناك حاجة إلى عمل إضافي، أي إجهاد أعلى، لتحريك الانخلاء .[21]



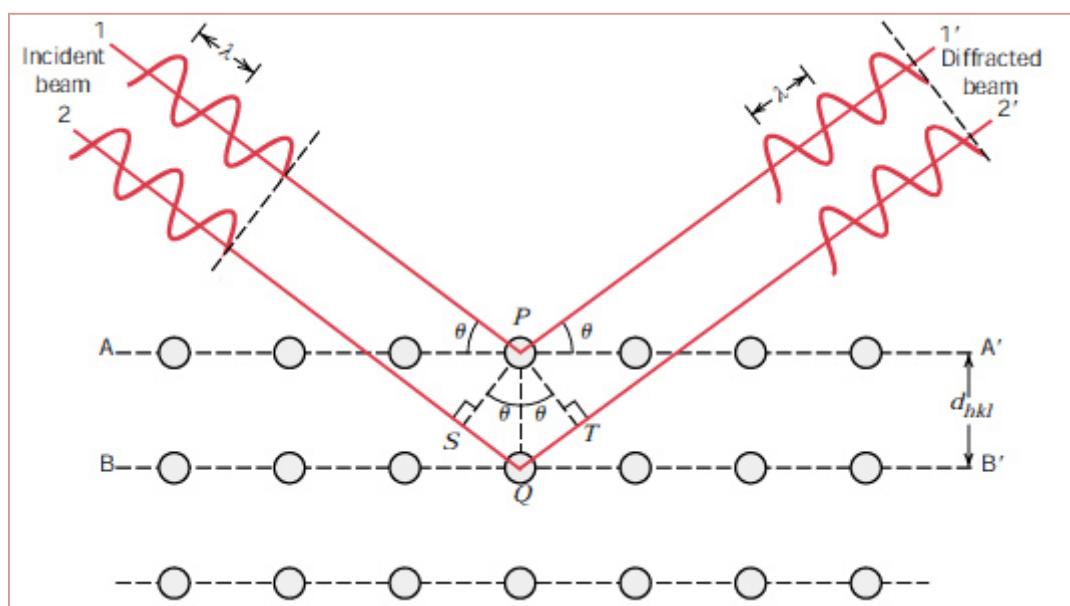
الشكل 28.I : مخطط يوضح تشكيل سطوح بینية جديدة قالب - راسب عندما تقطع جسيمات بواسطة انخلاع. (a) منظر مستوي لمستوى الانزلاق، (b) منظر جانبي لمستوى الانزلاق.

7.I انعراج أشعة X وقانون Bragg

تاريجيا الكثير من فهمنا فيما يتعلق بالترتيبات الذرية والجزئية في المواد الصلبة نتجت عن أبحاث انعراج الأشعة السينية. علاوة على ذلك، الأشعة السينية لا تزال مهمة جداً في تطوير مواد جديدة. لمحنة موجزة عن ظاهرة الانعراج وكيف، باستخدام الأشعة السينية، المسافات بين المستويات الذرية والبني البلوري ثُستنتج سُتعطى الآن.

أشعة X هي شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي بطاقة عالية وأطوال الموجة قصيرة. أطوال موجية من رتبة التباعد الذري للمواد الصلبة. عندما تصطدم حزمة من أشعة X بمادة جامدة، جزء من هذه الحزمة تشتبها الإلكترونات، المرفقة بكل ذرة أو شاردة التي توجد في مسار الحزمة، في كل الاتجاهات [9].

إن الشروط الضرورية لانعراج أشعة X بواسطة تنظيم دوري للذرات، بالاستعانة بالشكل (29.I).



الشكل 29.I : انعراج أشعة X بواسطة مستويات من الذرات (A-A' و B-B').

$$n\lambda = \overline{SQ} + \overline{QT} \quad (\text{I.24})$$

أو

$$n\lambda = d_{hkl} \sin \theta + d_{hkl} \sin \theta = 2d_{hkl} \sin \theta \quad (\text{I.25})$$

الشرط الثاني هو قانون Bragg.

n : رتبة الانعكاس ($n = 1, 2, 3, \dots$)

λ : طول موجة أشعة X.

θ : زاوية الانعراج.

d_{hkl} : المسافة بين المستويات الذرية و (hkl) هي قرائن Miller لهذه المستويات. مثلاً، من أجل بنى بلورية لها تناظر مكعبية.

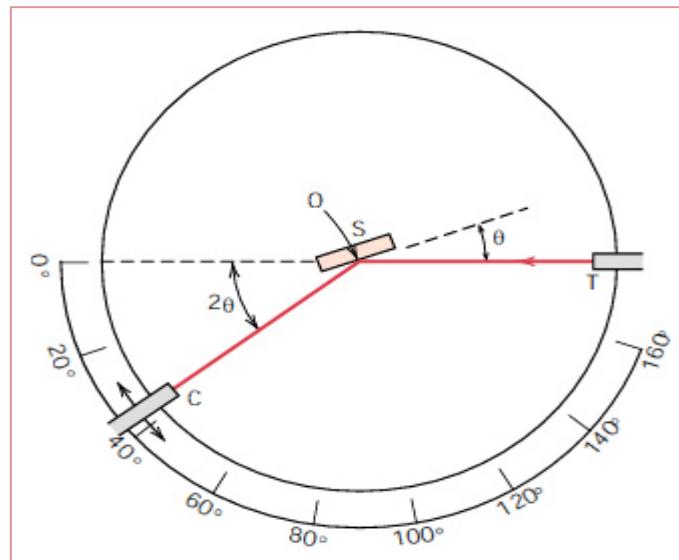
$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} \quad (\text{I.26})$$

a هو ثابت البنية المكعبة. توجد علاقات مماثلة لهذه العلاقة، لكن أكثر تعقيداً، من أجل الأنظمة البلورية الست الأخرى.

1.7.I تقنيات الانعراج:

تقنية الانعراج المألوفة تستخدم عينة من مسحوق أو بليرات متعددة متكونة من جسيمات كثيرة دقيقة وموجهة عشوائياً (لضمان الانعراج من كل مجموعة المستويات البلورية) والتي تتعرض لأشعة X أحادية اللون.

مقاييس الانعراج هو جهاز يستخدم لتعيين الزوايا التي يحدث عنها الانعراج من أجل عينات مسحوق؛ مُثلث ميزاته بشكل تخطيطي في الشكل (I.30).



الشكل 30.I : رسم تخطيطي لمقاييس انعراج أشعة X.

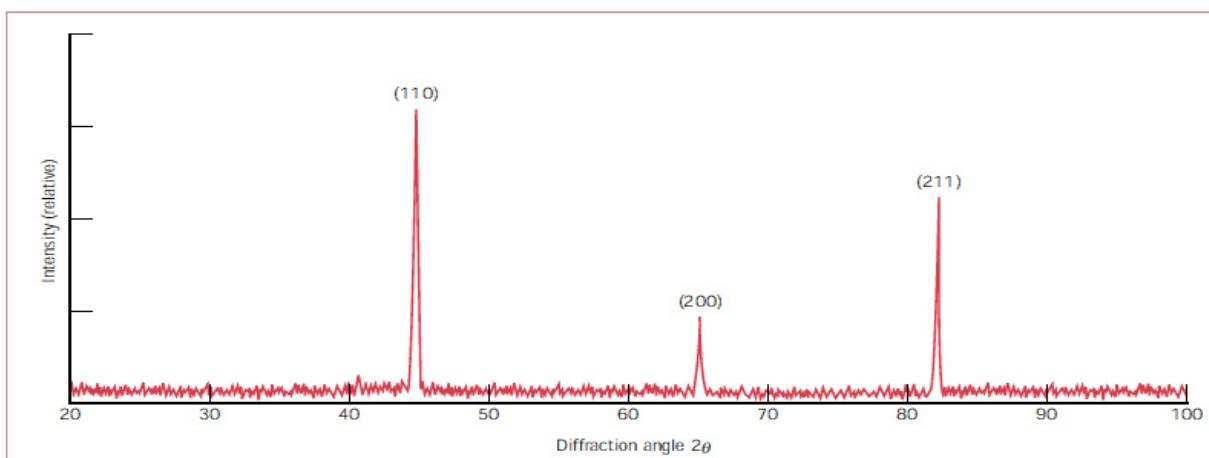
X: منبع أشعة .

S: عينة.

C: كاشف.

O: المحور الذي يدور حوله الكاشف والعينة.

أثناء تحرك العداد بسرعة زاوية ثابتة، يرسم مسجل شدة الشعاع المنعرج آلياً (التي يتحكم فيها العداد) كدالة لـ 2θ ; 2θ تسمى زاوية الانعراج، التي تقايس تجريبياً. يُظهر الشكل (31.I) مخطط انعراج لعينة متعددة البلورات من الحديد. شدة العالية القمم تنتج عندما يكون شرط انعراج Bragg محققاً عن طريق مجموعة من المستويات البلورية. تم إعطاء قرائن هذه القمم في الشكل.



الشكل 31.I : مخطط انعراج من أجل حديد α متعدد بلورات

1.II مقدمة

في هذا الفصل، سنكشف عن تقنية الطلاء الكهربائي و ظاهرة الترسيب المشترك، ومن ثم بعض مفاهيم تقنيات تحضير الركيزة المستخدمة (BS2)، لحمايتها بتقنية الترسيب الكهربائي بالمركب Ni-TiO_2 .

2.II. إعداد سطح**تعريف**

معالجة سطح هي عملية ميكانيكية، كيميائية، كهروكيميائية أو فيزيائية لها كنتيجة تعديل مظهر أو وظيفة سطح المواد من أجل تكييفها مع ظروف الاستخدام المحددة.

يتميز نشاط المعالجة السطحية بتعديل سطحي لحالة سطح القطع المراد معالجته. يمكن الحصول على هذا التعديل بوسائل كيميائية. لكن هذه الطرائق تولد أيضًا تلوثاً مائياً كبيراً محملًا بمعادن. أهداف المعالجة السطحية متعددة [22]:

- ❖ الحماية ضد التآكل.
- ❖ الديكور (تلوي، راسب لامع، وما إلى ذلك).
- ❖ التقنيات (تسميد بالفوسفات).
- ❖ ميكانيكية (غمس في الكروم الصلد، تتكيل كيميائي: طلي كيميائي بطبقة من النيكل).

1.2.II. الصقل

في سلسلة عمليات إعداد السطح، يُعد الصقل أساساً عملية إتقان (finition)، تهدف إلى [22]:

-  تقليل من الخشونة (الحرشة).
-  تقليل من طوبولوجيا السطح عن طريق إزالة العيوب السطحية التي تبرزها عملية القشر مثل: (décapage)
- التشققات المجهرية.
- المسامات.
- المواد الدخيلة.

1.1.2.II. الصقل الميكانيكي

يُنتج الصقل الميكانيكي سطحًا مُقوًلًا لا بلوريًا تحت تأثير ضغط ودرجات حرارة موضعية مرتفعة. يتم التعامل مع كل ركiza بشرط كاشط محدد تماماً، ثم يتم صقله بمعجون صنفرة مطبق على أفراد من قماش، مما يسمح بإزالة الآثار الخفيفة والحصول على صقل مُتقن عالي الجودة. تُتجز هذه العمليات بشكل أقل شيوعاً لأن تقنيات الإنتاج الحديثة تسمح بإنتاج مركبات مصنوعة ذات جودة أعلى مما كانت عليه في الماضي، أو استخدام مواد بديلة، مثل المواد البلاستيكية، التي يمكن تشكيلها (قولبتها) بدقة. من أجل المعالجة باليد لكميات كبيرة من قطع تصنيع، عادة يكون العمل بالشرط الكاشط والصقل آلياً [22].

2.1.2.II. الصقل الكهروليتي والكيميائي

بالإضافة إلى العمليات الميكانيكية، تُستخدم المعالجات الكهربائية والكيميائية للحصول على أسطح ناعمة ولامعة. على الرغم من أن وظيفتها في القطاع متشابهة، إلا أن مبدأ تنفيذ الصقل مختلف تماماً. بينما يُنتج الصقل الميكانيكي سطحًا لا بلوريًا مُقوًلًا تحت تأثير الضغط العالي ودرجات حرارة موضعية مرتفعة، فإن الصقل الكيميائي والصقل الكهروليتي يعتبران علاجين انتقائين للذوبان يتم فيه إذابة النقاط العالية من السطح الخشن بشكل أسرع من المنخفضة. المزايا الأساسية لهذه الطرق هي [22]:

- أن يكون سلوكها مشابهاً لسلوك طرائق الأكسدة (anodisation) والترسيب الالكتروني، يمكن استخدامهما معاً على نفس خط (سلسلة) الإنتاج، مفضلاً بشكل معتبر من حجم التركيب ومبسطاً الضوابط (التحكمات)، مع استبدال غالباً طريقة الصقل الميكانيكي بأكملها؛

- أنها مكيفة للمعالجة بلا تعبئة (en vrac) وتتكليف العمالة منخفضة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للمكونات غير المكيفة لآلات الصقل الآلية؛

- يتم تنظيف السطح وبالتالي يوفر التصاق أفضل للرواسب، بالإضافة إلى مقاومة عالية ضد التآكل؛

- غالباً تكون قدرة الانعكاس واللون بجودة ولا تمثل إلى الصمود.

3.II. تنظيف السطوح

يمثل التنظيف مرحلة في سلسلة من التحولات التي تعطي للسطح المعالج حالة ضرورية وكافية لضمان جودة المرحلة التالية وبهذه الطريقة حتى لمنتج تام.

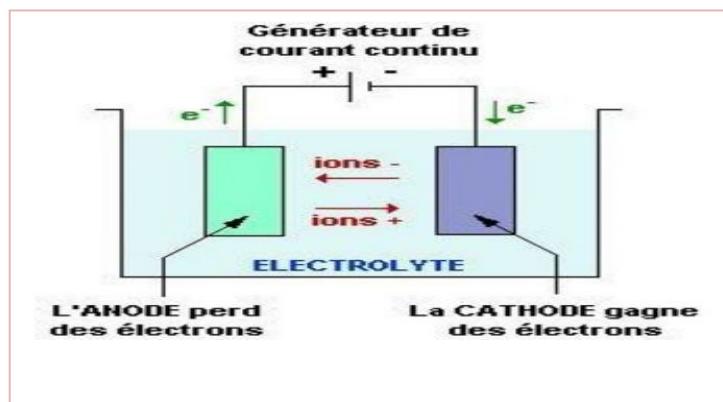
1.3.II. إزالة الشحم

تمارس إزالة الشحم إلى درجة ما في صناعة تحويل المعادن (بعد تصنيع أو تشويه على البارد أو على الساخن، قبل وبعد المعالجات الحرارية، قبل اللحام أو لحام بواسطة معدن آخر - نشر ...) أو في ورشة

معالجات سطح بالمعنى الدقيق (قبل غلفنة (طلی بالتوتیا في محلول الكترووليتي)، رواسب معدنية، طلي بالمیناء (émaillage)، تحويلات كيميائية أو الكتروليتية). تطبيقات أخرى أكثر هامشية مثل التنظيف قبل الإصلاح أو تجميع (تركيب) القطع الإلكترونية أو الكهروكيميائية قد تتطلب أيضاً هذه المرحلة [23].

1.1.3.II إزالة الشحم الكهروليتي

تحتخص الطريقة بتنظيف الدقة. يجب ألا تكون طبقات الأوساخ سميكة جدًا لأنها ستمنع تدفق التيار الضروري للتنظيف. تستخدم هذه العملية بشكل أساسي بعد تنظيف حَسْن (grossier) بمذيبات أو في حمام قلوي، كآخر مرحلة تنظيف قبل الغلفنة. أثناء التنظيف، تلعب القطعة دور مصعد أو مهبط. يتم وضعها، مع مسرب بقطبية معاكسة، في حوض (وعاء) يحوي كهروليتا. يؤدي تطبيق التيار المستمر إلى تشكيل أكسجين في المصعد وهيدروجين في المهبط (الشكل II.1). يُشكّل الغاز فقاعات صغيرة مباشرة على سطح المعدن، تحت طبقة الأوساخ. ترتفع هذه الفقاعات نحو السطح، والتي لها تأثير إزالة من سطح القطع الأوساخ التي تذوب من بعد أو تستحبب في محلول إزالة الشحم. كل القطع المكونة من مواد ناقلة يمكن أن تُنظف بتحليل كهروكيميائي. يمكن تحديد القطبية وفقاً للمادة. تستغرق دورة التنظيف عموماً أقل من دقيقتين [23].



الشكل 1.II: شكل تخطيطي يوضح تنظيف سطوح أثناء إزالة الشحم كهروليتي.

2.1.3.II إزالة الشحم كيميائيا

الغرض من حمام إزالة الشحم هو إزالة الزيوت والشحوم. يمكن أن يكون لهذه الزيوت والدهون أصول مختلفة جدًا عن بعضها البعض:

- ✓ زيوت القطع والتصنيع.

✓ الزيوت المعدنية تتأتى عن ضياعات من دارات هيدروليكيه لأدوات الماكينات – زيوت وشحوم الوقاية (الحماية) لتجنب التآكل. هذه الحمامات عبارة عن حمامات قلوية مركبة من أملاح تحتوي على الفوسفات، الصودا أو البوتاسي، أحياناً كربونات وسيليكات، توثرية فعالة (tensioactif). من وقت لآخر هناك منتجات معقدة (EDTA)، غلوكونات، إلخ.

عموماً، تُنجز إزالة الشحم عند درجة حرارة تتراوح بين 40°C و 70°C حسب الركائز، القطع وحالة الوسخ. يسمى انتقال فلم الدهن من القطعة نحو الحمام استحلاباً. المنتجات المسئولة عن هذا النموذج من التنظيف هي توثرية فعالة. هناك أربعة أصناف من التوثريات الفعالة :

- شاردية سالبة.
- شاردية موجبة.
- غير شاردية.
- مذبذبات (amphotères).

تُستعمل الشوارد السالبة كثيراً لأنها مستقرة عند درجات حرارة عالية و pH مرتفع ولا تعطي رواسب مع ماء ثقيل (يحتوي على أملاح معدنية). لا تستخدم الشوارد الموجبة إلا قليلاً في إزالة شحم القلوي لأنها يمكن أن تترسب في وجود شوارد ما حاضرة حتمياً. مواد غير شاردية قليلة الذوبان في المقابل، لا ترُغ وتتعلق قدرة تنظيفها بدرجة الحرارة. تتعلق المذبذبات بالـ pH (شاردية سالبة عند pH مرتفع؛ شاردية موجبة عند pH متعادل أو حمضي) [22].

2.3.II. القشر (التعرية)

1.2.3.II. القشر الميكانيكي

يسمح بحذف الطبقات الملتصقة لمنتجات التآكل، من الكالامينات و، بشكل أعم، من أكاسيد أو من طلاءات واقية قديمة ولكن متضررة. غالباً تستخدم مصطلحات خاصة مثل إزالة المترسب، تنظيف (أو تلميع) المعادن بالحمض، إزالة فسفطة (إزالة طلاء سطح المعادن)، إزالة أوكسيد، إزالة صدأ، تلميع، تنشيط، في تطبيق صناعي. تتم عملية القشر الميكانيكي، بالفرشاة، بالحك (بالكشط)، ترميل، تحبيب (تحويل سطح أملس إلى محبب)، جرعة مجهرية (microbillage) ... على جفاف أو في طور رطب (ترميل رطب). في هذه الحالة الأخيرة، يضاف عامل تخمير إلى الماء "لإبطاء" تفاعلية الجو المحيط مع السطح المكشف حديثاً بالقشر [24].

2.2.3.II. القشر الكيميائي

عن طريق إذابة الطبقات الملتصقة على السطح و / أو الركيزة التحتية، يؤدي القشر الكيميائي إلى نفس نتيجة القشر الميكانيكي. يستخدم الحمام الحمضي لقطع من فولاذ أو تيتانيوم وحمام قلوي لقطع من سبائك المونيوم. تحتوي الحمامات الحمضية غالباً على مواد مساعدة (للسطح) للتوترية الفعالة وما يسمى بمثبطات ترقيف، والتي تمنع الهجوم المفرط على الركيزة عندما يكون السطح مقسراً جزئياً وموضعياً [24].

3.2.3.II. القشر الكهروكيميائي

في الحمام، عموماً حمض، يتم وضع قطعة في موضع مهبط. بالإضافة إلى التأثير الميكانيكي الملائم للتخلص من الغاز، تسمح هذه الطريقة بتحكم أفضل في شروط القشر وربح في الإنتاجية [24].

3.3.II. غسل، شطف، تجفيف

تسمح عمليات الغسل والشطف بحذف التلوثات الضعيفة الالتصاق، هي ضرورية بشكل خاص في حالة الرواسب والمعالجات عن طريق الرطوبة، حيث تشتمل هذه الأخيرة عموماً على عدة مراحل متعددة للغمر في حمامات مختلفة، بين كل مرحلة، ينبغي القيام بالغسل والشطف بعناية لتجنب نقل المادة بين كل حمام [25].

4.II. نظرية الترسيب المشترك

يعتمد مبدأ الترسيب المشترك الكهروليتي على إمكانية دمج رواسب كهروليتية (أو تحفيزية) لجسيمات صلبة التي تبقى معلقة في الحمام الكهروليتي. درجة هذا الدمج هي، من بين أشياء أخرى، دالة لشدة التيار وتركيز الجسيمات في الحمام ونقل كتلته على طول المهبط.

الترسيب المشترك الكهروليتي الذي يهمنا في عملنا هو دمج الجسيمات النانوية الصلبة في الترسيب المهبطي. في هذا الصدد، فإن الجسيمات الأكثر استعمالاً هي أكسيد مثل الألومين، السيليكا وأوكسيد التيتانيوم، كربيدات مثل كربيد الكروم، كربيد السيليكون وكذلك البوليمرات. تضاف هذه الجسيمات الصلبة بحرية إلى حمامات الكهروليت ويتم إيقاؤها معلقة عن طريق التحرير المغناطيسي [26].

5.II. عوامل الترسيب الكهروليتي

1.5.II. طبيعة الكهروليت

استخدام الأملاح المعقدة يعطي رواسب متسقة للغاية وتلتتصق جيداً بالمعادن.

بينت التجربة أن كهروليت الأملاح المعقدة يعطي رواسب ذات جودة أفضل من تلك التي يتم الحصول عليها بأملاح بسيطة. هكذا، راسب الفضة المنجز بكهرلة (بتحليل بالكهرباء) محلول من ملح بسيط (على

سييل المثال، نترات الفضة (AgNO_3) يتشكل من إبر طويلة وأقل اتساقاً بينما بمحاليل تحوي السيانور، الراسب متراص للغاية وملتصق جداً. البلورات إذن صغيرة.

رواسب الحديد المتحصل عليها انطلاقاً من محلول كلوريديريكي أكثر أغلظ من تلك التي يتم الحصول عليها انطلاقاً من محلول كبريتيريكي [27].

2.5.II. إثارة الكهروليت

أثناء التحليل الكهربائي (الكهrella)، ينخفض تركيز الكهروليت على مستوى المصعد. من الضروري الحفاظ على إثارة معينة لتوحيد التركيزات من أجل الحصول على راسب مستمر ومنتظم. بالإضافة إلى ذلك، هذا يسهل نشر الأيونات ويعارض نفاد طبقة الانتشار [27].

3.5.II. نقلية الكهروليت

إن إضافة كهروليتات دون تمييز، أي التي لا تشارك في العملية الإلكترولية ولكن تسمح بإيقاف مقاومة الإلكتروليت، غالباً مهمة. قد يكون الجهد المطبق على الخلية أصغر في هذه الحالة و، نتيجة لهذا، تكون الطاقة المستهلكة أقل [27].

4.5.II. درجة حموضة (pH) الحمام:

تلعب أيضاً دوراً هاماً في حمامات تتكيل (طلاء بالنikel)، يعطي pH مرتفع راسباً كامداً. لتجنب هذه المساوىء، يتم الحفاظ على محاليل الكهروليتات عند pH ثابت بإضافة مواد صمامات. هذا يسمح بتجنب التغييرات في نوعية الراسب التي تترجم عن التغيرات في الحموضة [27].

5.5.II. درجة الحرارة

يمكن توقع اثنين من الآثار المعاكسة. إذا زادت درجة حرارة الحمام، تزداد سرعة انتشار الأيونات وموصلية الحمام أيضاً، فهذا يسرع من عملية التبلور المجهرى. مع ذلك، في نفس الوقت، فإن فرط الجهود (الكمونات) يتلاقص وهذا يدعم نمو الحبيبات. في الواقع، تزيد درجة الحرارة من الحركة الجانبية لذرات معدنية في طبقة النمو ويمكن للذرات أن تصل بسهولة أكبر إلى المراكز النشطة (الفعالة) لنمو بلورات. هكذا، فإنها تعزز نمو بلورات صغيرة [27].

6.5.II. كثافة التيار

إذا ازدادت كثافة التيار، يمكن ملاحظة تأثير ملائم في البداية: تزداد سرعة تكوين رُشيمات بدون تغيير في سرعة نموها. في الواقع، من خلال تسريع التحليل الكهربائي، من الممكن الحصول على زيادة في سرعة انتشار الشوارد.

مع ذلك، إذا أصبحت كثافة التيار كبيرة جدًا، يكون نمو البلورات غير منتظم. وراء عتبة، يتشكل راسب ذرور (مغبر) الذي لا يختلف عن التقىت [21].

7.5.II. التركيز

عموماً، تؤدي الزيادة في التركيز إلى تبلور مجهرى جيد، في حين يعطي انخفاض التركيز رواسب غير متناسقة. في الواقع، إذا زاد التركيز، يصبح عدد الأيونات أكبر، وتزداد سرعة تفريغها وهذا ما يدعم ترسب الحبيبات الدقيقة. على سبيل المثال، من الممكن الحصول على رواسب متراصة من القصدير باستخدام محليل شديدة التركيز من كلوريد قصديرى، ولو أن هذا المعدن يعطى عموماً رواسب بحبيبات غليظة. مع ذلك، عندما يتجاوز التركيز حدا معيناً، لا يمكن للرشيمات أن تتضخم والراسب يصبح ذروراً [27].

8.5.II. معدن الأساس

غالباً ما تكون بنية الراسب مشابهة لبنيّة السطح المعدني المراد تغطيته (تأثيرات نمو فوقية (épitaxie)). ترتبط خواص الطبقة من أجل خلايا كثيرة من السطح المعدني الذي يجب أن يكون نظيفاً للغاية ومصقولاً تماماً [27].

6.II. الجانب العملي:**1.6.II. الركيزة المستعملة:**

استخدمنا الفولاذ من نوع BS2 كركيزة ذات شكل متوازي المستطيلات بأبعاد (10×6,3×2,4 mm³) تطبيقات الفولاذ منخفض الكربون BS2.

يستخدم هذا النوع من الفولاذ في تصنيع أوعية الضغط مثل أسطوانات الغاز وفقاً للطريقة التالية: - تشكيل (طريق) على البارد من أسفل وعنق الاسطوانة - اللحام تحت التدفق ومعالجة حرارية للمعادلة. فواليد أسطوانات الغاز الملحومة تتميز بثبات مستوى مقاومتها حتى بعد المعالجة الحرارية للحامات (تلدين المعادلة أو تلدين الاسترخاء)، والذي يضمن سلامتها. تقدم هذه النوعيات قدرة جيدة للحام وقيم الرجوعية والمقاومة عالية. إنها مناسبة لتشكيل العميق ولا تشيخ.

الجدول 1.II: مكونات الركيزة المستعملة (BS2)

الكشف		التحليل الكيميائي							الخصائص الميكانيكية			
السمك	النوع	C%	Mn %	Si %	S %	P %	Al %	Eta t	Re N/m m ²	Rm N/m m ²	A %	
3,4	BS2	0,15	0,75	0,02	0,015	0,012	0,043	N	334,9	436,9	36	

2.6.II. الأجهزة المستعملة:**الجدول 2.II: جدول يوضح الأجهزة المستعملة و نوعها**

نوعه	الجهاز
IKA-COMBIMAG.RCT	آلة الخلط المغناطيسي
Model 1601	مولد التيار المستمر
HANNA instruments 2211	pH- متر
MECAPOL P 260	آلة الصقل

3.6.II. تحضير الركيزة

1.3.6.II. قطع العينات والصقل الميكانيكي

قطعت الركيزة الفولاذية اللينة المستخدمة ببعد مناسب ($20\text{ mm} \times 6.3\text{ mm} \times 2.4\text{ mm}$) ، لتتلائم بشكل صحيح مع حامل الركيزة في جهازي المجهر الإلكتروني الماسح (MEB) وجهاز انعراج أشعة X. صُقلت عينات الفولاذ اللين بأوراق كشط بحببيات من SiC مختلفة الدقة (من 80 إلى الرقم 1000 وحتى إلى 1200) يلي ذلك التنظيف بالماء المقطر والتجفيف بالآلة تجفيف وأخيرا يتم وضعها في الأسيتون لتقادى تفاعلات إضافية مع الوسط المحيط وإلى أن يحين وقت التجربة الموالية.



الشكل II: عملية الصقل الميكانيكي

2.3.6.II. إزالة الشحوم كهربائيا:

بعد قطع العينات وصقلها يتم إخضاعها قبل إجراء الترسيب لإزالة الشحوم كهربائيا بوضعها في محلول كهربائي (محلول قلوي) يحتوي على خليط من هيدروكسيد الصوديوم (2g من NaOH) و بكربونات الصوديوم (6g من Na_2CO_3) ، حيث تم إجراء هذه العملية لمدة 3 دقائق، بتطبيق كثافة تيار 2 A/dm^2 و عند درجة حرارة المحيط.

3.3.6.II. التعرية الكيميائية (الكشط الكيميائي):

بعد إزالة الشحوم كهربائيا للركيزة يتم كشطها كيميائيا بغمسها في محلول حمضي مخفف 10% HCl وذلك لإزالة آثار الأكسيد.



الشكل II: التعرية الكيميائية

4.3.6.II الشطف

بعد إجراء الكشط الكيميائي على العينات، تم شطفها على الفور في الماء المقطر والأسيتون ثم في محلول الحمام الخاص بنا.

4.6.II الحمام الكهربائي

الحمام الكهربائي هو خليط معقد من الأنواع القابلة للذوبان من المعدن التي يتم ترسيبه ، المنحل والجزئيات الصلبة للحصول على الخصائص والمميزات المطلوبة.

5.6.II سلسلة التجارب لطلاء Ni النقي و المركب Ni-TiO_2

يلخص الجدول التالي المركبات والتراكيز المستخدمة في الرواسب الإلكتروليتية المختلفة [1] :

الجدول II: المركبات وتراكيز Ni النقي و المركب Ni-TiO_2

السلسلة 1	الشروط التجريبية	تراكيز المركبات (g/l)	المكونات
	كثافة التيار 4 ± 0.2 متر	$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	23.7728
	الزمن 1h	NH_4Cl	21.405
	درجة الحرارة $45 \pm 1^\circ\text{C}$	H_3BO_3	18.5435
	خلط محلول الإلكترولطي اثارة مغناطيسية	NaCl	5.8517
السلسلة 2	الشروط التجريبية	تراكيز المركبات (g/l)	المكونات
	كثافة التيار 4 ± 0.2 متر	$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}^*$	23.7728
	الزمن 30 min	NH_4Cl	21.405
	درجة الحرارة $45 \pm 1^\circ\text{C}$	H_3BO_3^*	18.5435
	خلط محلول الإلكترولطي اثارة مغناطيسية	NaCl	5.8517
		TiO_2	5
السلسلة 3	الشروط التجريبية	تراكيز المركبات (g/l)	المكونات
	كثافة التيار 4 ± 0.2 متر	$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	23.7728
	الزمن 30 min	NH_4Cl	21.405
	درجة الحرارة $45 \pm 1^\circ\text{C}$	H_3BO_3	18.5435
	خلط محلول الإلكترولطي اثارة مغناطيسية	NaCl	5.8517
		TiO_2	10, 15
	الشروط التجريبية	كثافة التيار 4 ± 0.2 متر	المكونات
	الزمن 30 min	$\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	23.7728
	درجة الحرارة $45 \pm 1^\circ\text{C}$	NH_4Cl	21.405
	خلط محلول الإلكترولطي اثارة مغناطيسية	H_3BO_3	18.5435
		NaCl	5.8517
		TiO_2	10, 15

سولفات النيكل (($\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 22.3% Ni) متوفّر تجاريًا في أشكال نقيّة، غير غالٍ الثمن نسبياً، وهو المصدر الأساسي لشوارد النيكل في المحلول؛ يُستعمل تركيز عالي لسولفات النيكل عندما تكون كثافات تيار عالية مطلوبة.

* يُفيد كلوريد النيكل (($\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 24.7% Ni) أو لا في تحسين تآكل المصعد، لكن أيضًا يزيد في ناقليه واتساقية توزيع سمك طلاء. كميات زائدة من كلوريد تزيد من قابلية تآكل المحلول والإجهاد الداخلي للرواسب (يعود الإجهاد الداخلي للقوى المولدة في داخل الراسب كنتيجة لعملية التبلور الكهربائي و/أو الترسيب المشترك لشوائب مثل الهيدروجين، الكبريت وعناصر أخرى). الإجهاد الداخلي هو إما شد مقلص)، أو انضغاطي (تمدد)، ويمكن أن يسبب مشاكل طلائية إذا كان عاليًا إلى حد بعيد.

* يتم استعمال حمض البوريك (H_3BO_3) في محليل طلاء النيكل لأهداف التلميع (buffering)، يمكن أن يؤثر تركيزه في المظهر الخارجي للرواسب. يمكن للراسب أن يصبح أو لا صقيعيا (frosty) في مناطق ذات كثافة تيار عالية عند 30 g/l من حمض البوريك، وبعدها عندما يقترب تركيز حمض البوريك من 15 g/l إلى 23 g/l ، قد يحترق الراسب وينتصد. لا أثر على المظهر الخارجي يلاحظ عند تركيزات عالية حتى 45 g/l لحمض البوريك. عوامل الترطيب أو surfactants صيغت خصوصاً لمحلول طلاء النيكل، هي تقريباً دائماً تضاف للتحكم في التتقير؛ وضيقتها هي لتقليل توتر السطح لمحلول الطلاء بحيث لا تلتتصق فقاعات الهيدروجين والهواء بالأجزاء التي تم طلاؤها. حمض البوريك فعال في استقرارية pH في فلم المهبط في داخل مجالات مطلوبة اعتمادياً من أجل أداء ترسيب أفضل. متوفّر في شكل مُنقى ورخيص الثمن [44].

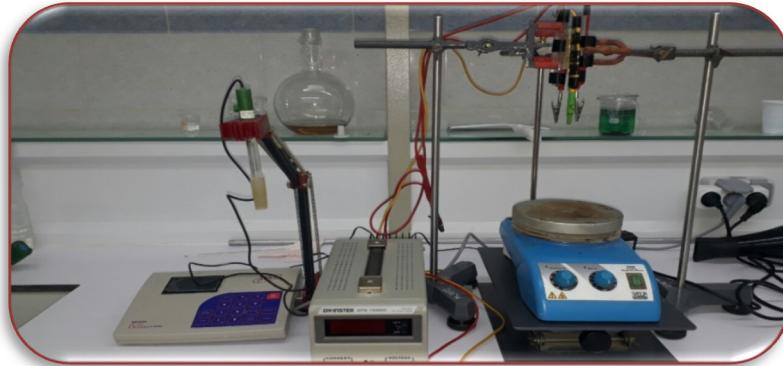
ملاحظة: الخواص الميكانيكية والفيزيائية للنيكل المرسب من محليل كهروليتبة تتأثر بواسطة شروط العملية ومحتوى الكلوريد في المحلول. تُنتج رواسب مرنة أكثر وبمرونة (ductility) قصوى عندما يكون 25% من النيكل في المحلول حاضراً ككلوريد النيكل.

6.6.II. الترسيب الكهربائي للنيكل:

تم إجراء التركيب الكهروكيميائي لجميع عمليات الترسيب الكهربائي (الشكل 4.II) حيث يؤخذ الفولاذ (الركيزة) كمهبط ، بينما كمصدر استخدمنا صفيحتين نikel مستطيلة الشكل.

يتم غمر هذه الأقطاب الكهربائية في حمام التحليل الكهربائي بمقاييس حرارة وقطب زجاجي لقياس pH ، يخضع الحمام لإثارة مغناطيسية خلال جميع عمليات الطلاء الكهربائي، يحدث التآكل الكهربائي عند كثافة

تيار مختلفة A/dm^2 3 و 4 ، درجة الحموضة التي تساوي حوالي 4 (± 0.2) ودرجة حرارة حوالي $45^\circ C$. (1 \pm).



الشكل II: تركيب أجهزة الترسيب الكهربائي لـ $Ni-TiO_2$

7.II. التوصيف

تخضع العينات بعد الترسيب الكهربائي لتحليل انعراج أشعة X. تم الحصول على مخططات XRD عند درجة حرارة المحيط بخطوة مسح على مقياس انعراج أشعة X (MiniFlex) باستخدام إشعاع α أحادي اللون ($\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$) في المجال $90^\circ - 10^\circ = 2\theta = 0.03^\circ$. تم توصيف مورفولوجيا المركبات والطلاءات باستعمال SEM (JEOL JSM 5800) عند كمون تسريع 20 kV.

8.II. اختبار الاستقطاب بمقاييس الجهد

تم إنجاز قياسات استقطاب الجهد الديناميكي في محطة عمل كهروكيميائية (GAMRY) مكونة من مسرى مضاد سلكه KCl، مسرى مرجعى Ag / AgCl (INSTRUMENTS Reference 3000) و ركائز من فولاذ مطلي بالغرافيت التي اخذت بدورها كمسرى الشغل. كل الاختبارات الكهروكيميائية تم انجازها عند درجة حرارة المحيط بمحلول 3.5% NaCl (300 ml) ثم دراسة ظواهر استقطاب الفولاذ والفولاذ المطلي بمسح معدله 1 mV/s. قبل البدء في القياسات؛ كل العينات تم غمرها في محلول 3.5% NaCl لبلاع شرط الحالة المستقرة. تم قياس كمون الدارة (OCP) بعد بلوغ الحالة المستقرة ثم تم إجراء قياسات الاستقطاب. تم حساب كمون التآكل (E_{corr}) و تيار التآكل (i_{corr}) من تقاطع منحنيات Tafel المهدبية والمصدعية باستخدام طريقة استقراء Tafel. مقاومة الاستقطاب (R_p) تم تعينها باستخدام معادلة (1.II) Stren - Geary .

$$R_p = \frac{\beta_a \beta_c}{2.303 i_{corr}(\beta_a + \beta_c)} \quad (1.II)$$

أين β_a و β_c هما ميلي Tafel المصعدى والمهدبى. معدل التآكل (r_{corr} (mm/y)) يحسب بالمعادلة التالية

$$r_{corr} = \frac{0.00327(i_{corr}M)}{nd} \quad (2.II)$$

أين M ، n ، و d هي الكتلة المولية، عدد الشحنات الإلكترونية وكثافة المعدن المختبر، على الترتيب.

9.II. مطيافية الممانعة الكهروكيميائية

تم إجراء التحليل الطيفي للمقاومة الكهروكيميائية (EIS) على العينات المطلية في مجال التردد بين 0.2 Hz و 20 kHz

باستخدام محطة العمل الكهروكيميائية (GAMRY INSTRUMENTS Reference 3000) عند درجة حرارة المحيط.

تمت القياسات مقابل كمون دارة مفتوحة. تم استعمال الدائرة المكافئة لتعيين النتائج عن طريق المطابقة باستخدام البرمجيات المتاحة في محطة العمل وإن يتم الحصول على بيان Nyquist.

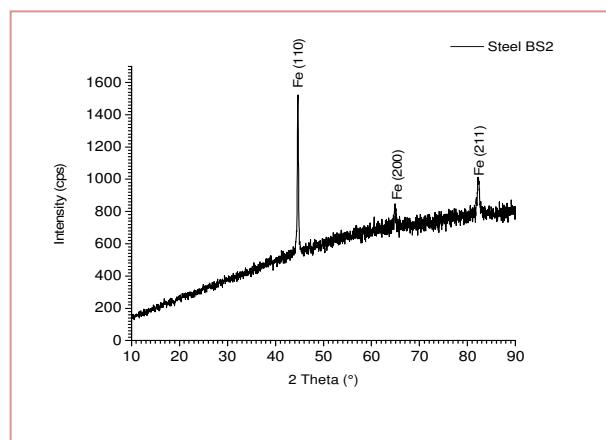
10.II. الصلادة المجهرية

تم اختبار الصلادة المجهرية بواسطة جهاز قياس الصلادة Vickers microhardness tester type (Wolpert Wilson Instruments model 402UD) تحت حمل 50 g و زمن البقاء 10 s، وأن الصلادة المجهرية المتوسطة تم حسابها من قياسات عديدة وذلك حسب القيم العديدة المتقاربة المتحصل عليها وحسب العينة المدروسة وطبيعة سطحها.

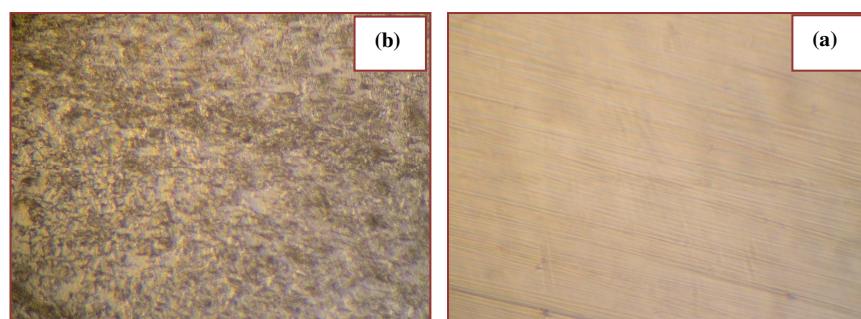
1.III. مقدمة

في هذا الفصل، تم تقديم النتائج التي تم الحصول عليها بعد سلسلة من التجارب المخبرية على شكل جداول ورسومات بيانية ثم مناقشتها. إن هذه التجارب، في الحقيقة، متنوعة نظراً لتنوع وسائل الكهروليت التي يمكن تغييرها وهي كثافة التيار، نموذج التيار، مقاس الجسيم، تركيز الجسيم، سرعة التحريك، تركيب الحمام، الزمن ودرجة الحرارة. هذه كلها يمكن أن تحسن نوعية الرؤوس مثل الالتصاق، المظهر، السمك والخواص مثل الصلادة، المقاومة للتآكل والمقاومة للتلف. لكن هنا تم التطرق فقط لوسطين لإيجاد الشروط المثلثة التي تقي بهذا الغرض. قبل إعطاء النتائج التي تخص تأثير الوسيطين على نوعية الرؤوس الكهروكيميائية لطلاءات Ni-TiO_2 ، نعطي ما أبرزته نتائج التوصيف عن الركيزة من الفولاذ اللين (BS2) المستعملة ليتم التربص عليها.

يوضح الشكل 1.III. مخطط XRD لـ BS2، حيث يُبرز ثلات قمم للانعراج (110)، (200) و (211) موافقة لثلاث زوايا انعراج 44.64، 64.85 و 82.41 على الترتيب. بعد صقل العينة ميكانيكياً، تمت مشاهدتها بالمجهر الضوئي قبل وبعد التلميس، الشكل III. 1.



الشكل 1.III : مخطط XRD للفولاذ اللين



الشكل 2.III: صورة بالمجهر الضوئي لـ BS2 ، (a) خطوط الصقل قبل التلميس، (b) بنية فيريتوبرليتية بعد التلميس.

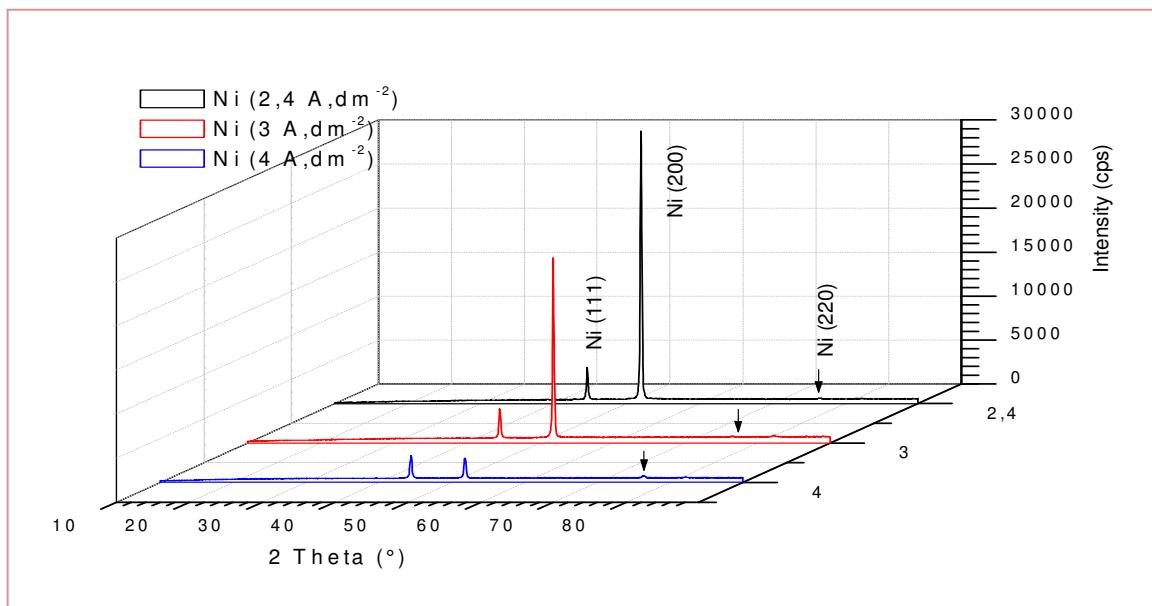
2.III. تأثير كثافة التيار على طلاءات Ni النقي

لأجل دراسة تأثير كثافة التيار في حضور جسيمات نانونية لـ TiO_2 على مورفولوجيا وبنية سطح المركب $Ni-TiO_2$ ، تم طلاء العينات عند كثافات تيار 2.4 ، 3 و $4 A.dm^{-2}$. مخططات انعراج أشعة X لسطحnickel النقي مبينة في الشكل III.3. بيانات الانعراج مميزة أساسا بقمتين للانعراج والتي توافق المستويين (111) و (200). يمثل الجدولان الاتجاه التقديري للمستويات المتحصل عليها بواسطة طريقة معامل التركيب النسبي (relative texture coefficient (RTC)) [28] (المعطى بالمعادلة (1.III)،

$$RTC_{(hkl)} (\%) = \frac{I_{hkl}/I_{hkl}^0}{\sum^n I_{hkl}/I_{hkl}^0} \times 100 \quad (1.III)$$

أين I_{hkl} هي الشدات النسبية لشدات (hkl) . $\sum I_{hkl}$ هو مجموع كل الشدات [29]. في حالتنا تم اعتبار خطوط الانعكاس (111)، (200) و (220) من أجلnickel. يعود الدليل 0 للشدات النسبية لمسحوقnickel موجه عشوائيا ((high score plus (HSP) (ICDD 00-004-0850)).

توضح النتائج التي ظهرت في طلاءاتnickel النقي أن البليرات نمت، بشكل مسيطر، في اتجاه الخط (200) عند كثافات تيار 2.4 و $3 A.dm^{-2}$ وتصبح أصغر من أجل نفس المستوى (200) عندما تُصبح الأخرى من أجل المستويات (111) و (220) أكبر عند $4 A.dm^{-2}$ ، الجدول 1.



الشكل III.3: مخططات انعراج أشعة X للطلاء Ni النقي مُنْتَجَة عند درجة حرارة $45 \pm 1^\circ C$ وسرعة المزج ثوابت عند كثافات تيار مختلفة، (2.4، 3 و $4 A.dm^{-2}$).

الجدول 1.III. تأثير كثافة التيار على معامل التركيب النسبي (RTC) لكل اتجاه بلوري للطلاء Ni النقي، عند درجة حرارة (45±1°C)، وسرعة المزج ثوابت عند كثافات تيار مختلفة، (2.4، 3 و 4 A.dm⁻²).

RTC (%)			كثافة التيار (A.dm ⁻²)
(111)	(200)	(220)	
4.7430	94.6372	0.6198	2.4
6.2026	93.3769	0.4204	3
27.9906	58.2236	13.7858	4

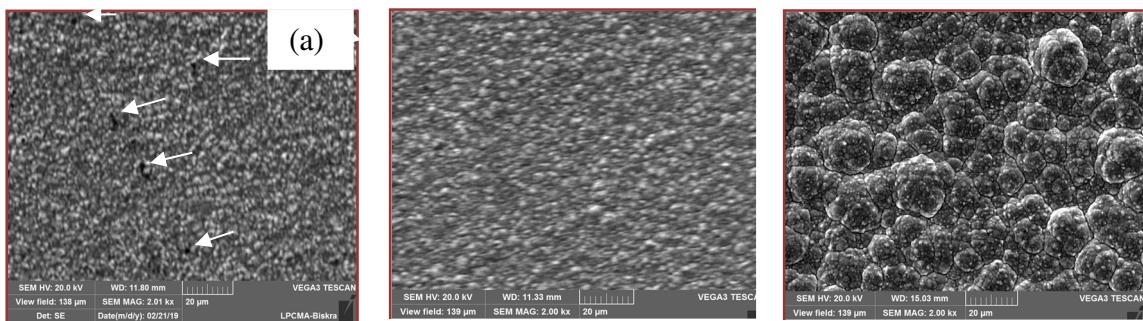
لتقدير مقاس بليرة طلاء النيكل، تم استعمال معادلة Scherrer [30]، (2.III).

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (2.III)$$

أين k ثابت (معامل الشكل، حوالي 0.89)، $\lambda_{Cu\alpha}$ = 1.54056 Å طول موجة أشعة X (في حالتنا)، العرض الكامل عند نصف الحد الأقصى (FWHM) لخط الانعراج (بـ radians) و θ هي زاوية الانعراج (بـ radians).

الجدول 2.III. تأثير كثافة التيار على مقاس حبيبات Ni للطلاء Ni النقي، عند درجة حرارة (45±1°C)، وسرعة المزج ثوابت عند كثافات تيار مختلفة، (2.4، 3 و 4 A.dm⁻²).

مقاس حبيبة (Å)			كثافة التيار (A.dm ⁻²)
(111)	(200)	(220)	
359.45	404.6	173.66	2.4
359.43	404.55	173.83	3
359.21	369.69	282.09	4

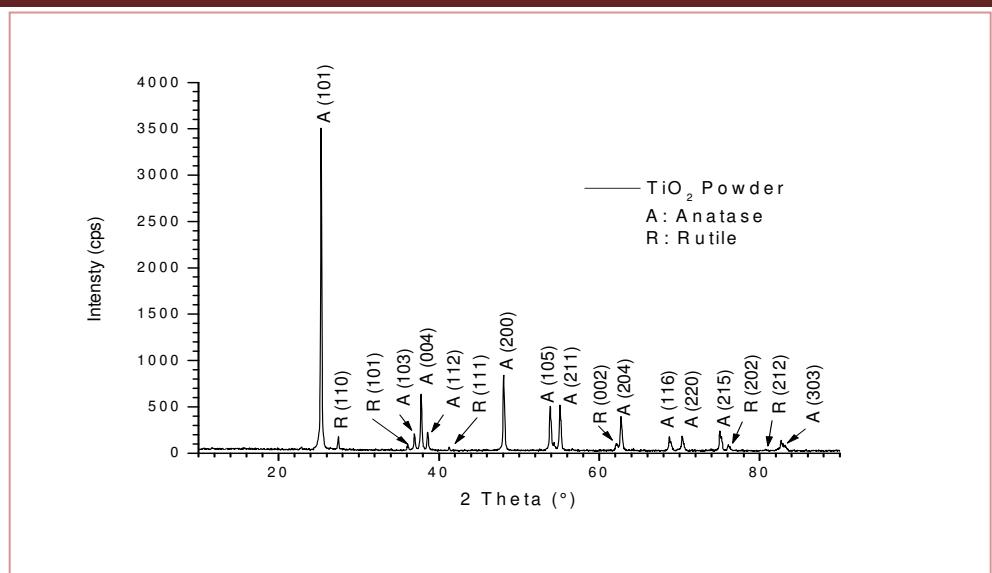


الشكل 4.3. مورفولوجيا سطح مصور بالمجهر الإلكتروني الماسح (SEM) مُتحصل عليه عند درجة حرارة (45 ± 0.2) °C، pH 4، وسرعة المزج ثوابت لطاء من Ni نقى عند كثافات تيار مختلفة: 2.4 A.dm⁻² (a)، 3 A.dm⁻² (b) و 4 A.dm⁻² (c).

يبين الشكل 4.3 أن الراسب موزع جيداً بشكل متجانس وله مورفولوجيا سطح منتظم عند كثافة التيار 3 A/dm² مقارنة مع الرواسب الأخرى. عند 2.4 A/dm²، يُبرز حفراً والتي أشير إليها بالأسهم على الشكل. تمثل هذه الرواسب بلورات النيكل موجهة وفق المحور [100] مكونة أليافاً طويلة مع توائم والتي قد تنتهي إلى شكل أنصاف كرات، [31,32,33]. عند 4 A/dm²، مورفولوجيا السطح مختلفة بشكل جلي عن تلك عند 2.4 و 3 A.dm⁻²، أين ينمو الطلاء بشكل منتظم وعلى شكل أعمدة منتظمة عموماً. طلاء Ni المنتج عند 4 A.dm⁻² نتوءٌ على شكل القرنيبيط (blackberry-like)، أو على شكل القرنبيط (cauliflower-like). [34]

3.3. توصيف جسيمات TiO_2 النانوية

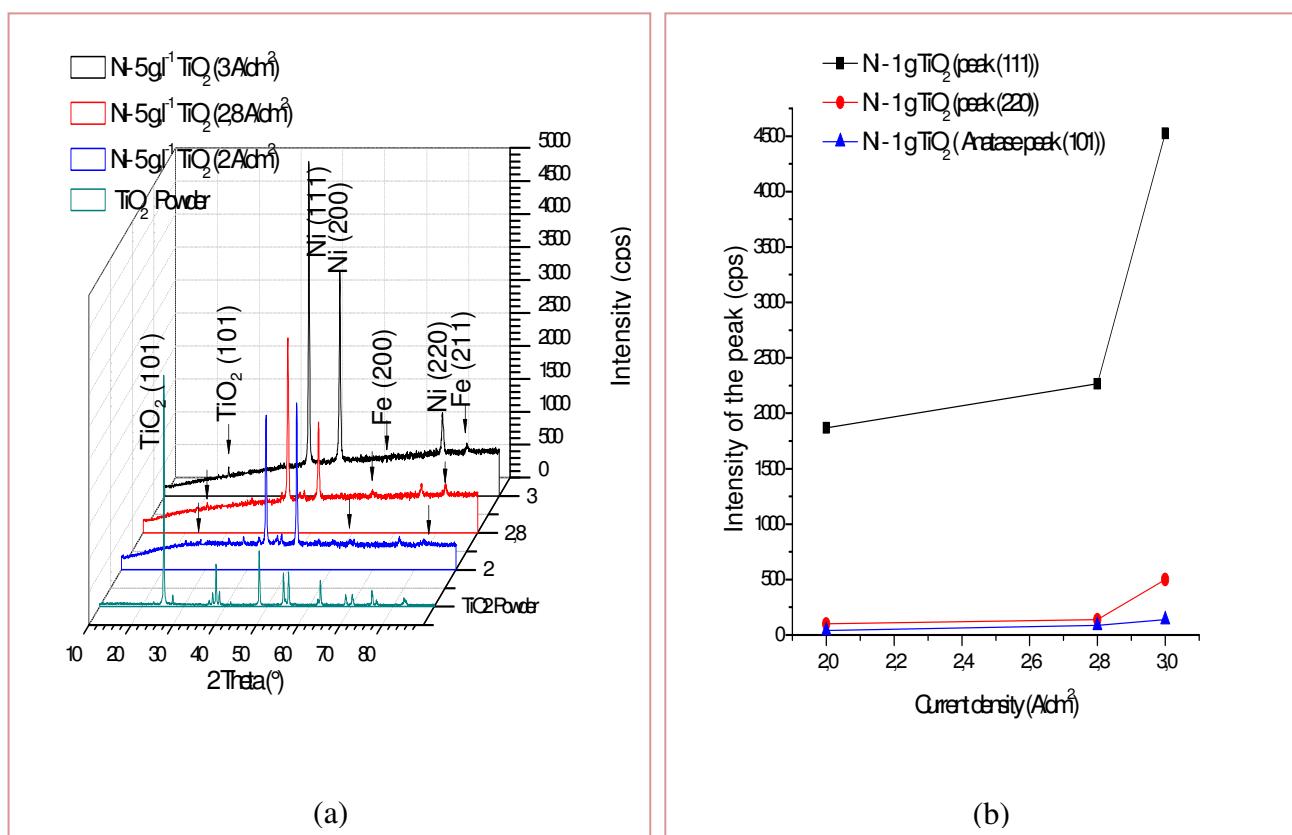
قبل التطرق إلى مخططات انعراج أشعة X مأخوذة من طلاءات المركب النانوي $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ ، نعain مخطط انعراج X لمسحوق TiO_2 المبين في الشكل 5.3. القمم الحادة لطور الـ anatase للبنية البلورية لـ TiO_2 تمت مشاهتها من هذا المخطط (معظم قمم الـ anatase مأخوذة من HSP (ICDD 00-002-0387)). رغم أن طور الـ rutile أكثر استقراراً من الـ anatase من وجهة النظر التيرموديناميكية، لكن في السلم النانومترى، طور الـ anatase مقارنة بطور الـ rutile له مقاساً أصغر وأكبر استقرار سطحي، [28, 35, 36, 37,38]. يعطي المسحوق الذي نستعمله قمم الـ rutile بشدات أصغر كما هي موضحة في الشكل 5.3 والتي معظمها تم استنتاجها من HSP (ICDD 00-002-0494).



الشكل 5.III: مخطط XRD لمسحوق TiO_2 .

4.III. تأثير كثافة التيار على طلاءات المركب

مخططات انبعاث أشعة X المأخوذة من سطح طلاءات المركب Ni- 5 g TiO_2 معطاة في الشكل 6.III.



الشكل 6.III: (a) مخططات أشعة X لمسحوق TiO_2 و Ni - 5 g/l TiO_2 تم تحضيرها عند كثافات تيار 2، 2.8 و 3 A/dm^2 . (b) شدات القمم (111) و (220) لمسطويات Ni والمستوى (101) للـ (TiO_2) anatase بدلالة كثافة التيار.

يبين الشكل 6.III (a) مخططات انعراج أشعة X لمحض TiO₂ وطلاءات المركب Ni-TiO₂ 5g/l محضرة عند كثافات تيار 2، 2.8 و 3 A/dm². ظهر مخططات XRD للمركبات Ni-TiO₂ في الاتجاه التفضيلي لنمو Ni على طول المستوى (111) نتيجة لزيادة شدة القمة عندما تتزايد كثافة التيار، هذا ربما يعود لتشوه أصغر في هذا الاتجاه [34, 39]. قم انعراج أخرى تُوافق المستويين البلوريين (200) و (220) في الشبكة fcc لـ Ni (JCPDS no. 004-0850). كذلك تتزايد شدة القمة (220) عندما تزداد كثافة التيار. علاوة على ذلك، يجب ملاحظة أن القمم بالتقريب عند $\theta = 25.30^\circ$ معينة للمستوى (101) للـ (b) JCPDS no. 21-1272 anatase، مؤكدة وجود TiO₂ في قالب Ni. يوضح الشكل 6.III كيف تتزايد شدات القمم (111) و (220) لمستويات Ni والمستوى (101) للـ TiO₂ (anatase) بدلالة تزايد كثافة التيار.

إنه واضح من المخطط أن شدات القمم للمستويين (111) و (220) تزداد مع تزايد كثافة التيار من 2 إلى 3 مروراً بـ 2.8 من أجل طلاء المركب النانوي المنتج بالجسيمات النانوية 5 g l⁻¹ TiO₂ [28]. علاوة على ذلك، يجب ملاحظة أن القمم عند $\theta = 25.2969^\circ$ تعود للمستوى (101) للـ anatase ، مؤكدة وجود TiO₂ في قالب Ni التي تم ترسيبها كهربائياً.

الجدول 3.III: تأثير كثافة التيار على معامل التركيب النسبي (RTC) لكل اتجاه بلوري للطلاء Ni-TiO₂ عند درجة حرارة (C) (45±1)، pH (4±0.2)، سرعة المزج ثوابت وتركيز (5 g.l⁻¹) TiO₂ عند كثافات تيار مختلفة، (2.4، 2.8 و 3 A.dm⁻²).

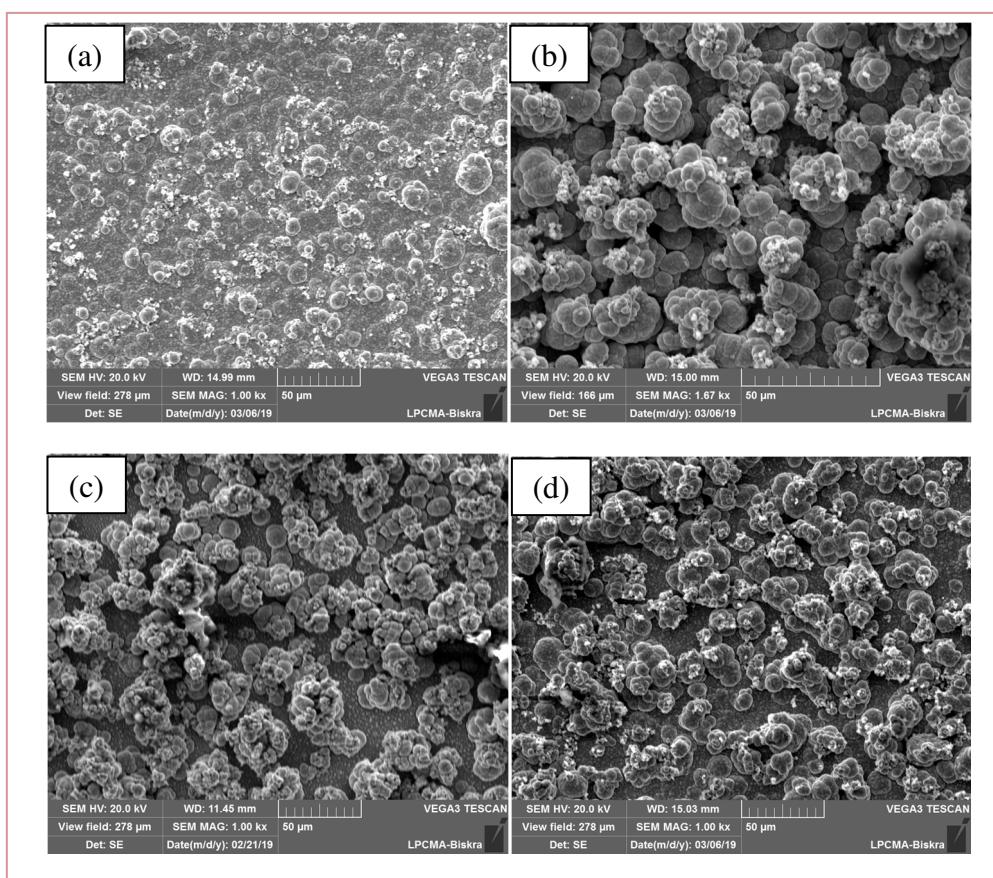
RTC (%)	كثافة التيار (A.dm ⁻²)		
(111)	(200)	(220)	
25.29	68.31	6.41	2
41.02	47.10	11.90	2.8
33.23	49.25	17.51	3

الجدول 4.III: تأثير كثافة التيار على مقاس حبيبات Ni-TiO₂ للطلاء، عند درجة حرارة (C) (45±1)، pH (4±0.2)، سرعة المزج ثوابت وتركيز (5 g.l⁻¹) TiO₂ عند كثافات تيار مختلفة، (2.4، 2.8 و 3 A.dm⁻²).

مقاس حبيبة (Å)			كثافة التيار (A.dm ⁻²)
(111)	(200)	(220)	
319.45	422.85	423.17	2.4
319.48	422.86	282.46	2.8
319.38	328.71	676.58	3

بالعودة إلى مخطط XRD، الشكل 6.III، (a)، المأخوذ من سطح المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ 5g/l، الرواسب المتحصل عليها باستعمال عوامل RTC، الجدول 3.III، عموما الاتجاهات المفضلة هي على طول الخطين (200) و (111) وحسب نتائج حساب مقاس الحبيبة باستعمال معادلة Sherrer، الجدول 4.III، فإن الحبيبات الدقيقة (أي ذات المقاس الصغير) فهي عند كثافة التيار 3 A.dm⁻²، 328.71 Å و 319.38 Å الموافقة للخطين على الترتيب.

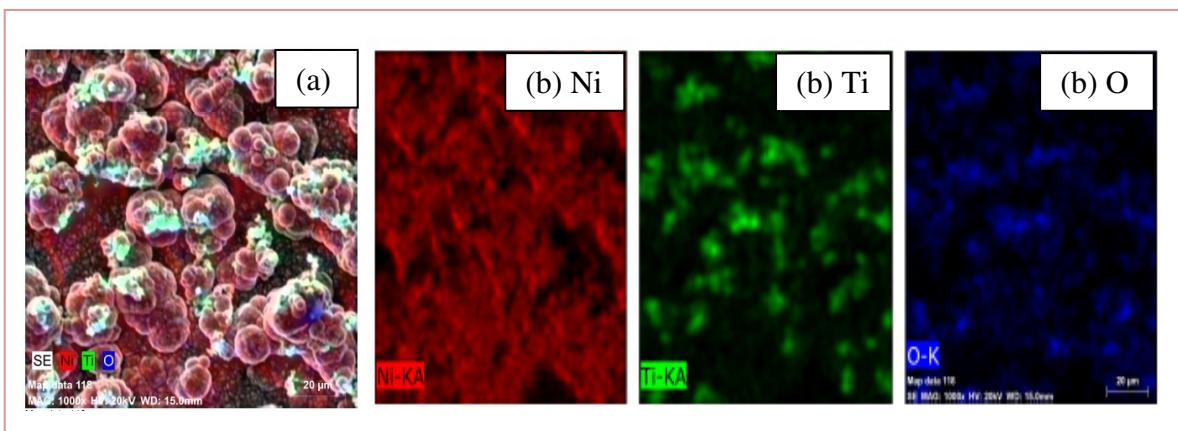
تأثير كثافة التيار على مورفولوجيا سطح الطلاءات المركبات $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ 1g/l موضح في الشكل 7.III. ما يمكن استنتاجه من هذا الشكل يبدو أن النتوءات نصف الكروية موزعة بانتظام ومتراصة عند كثافة التيار 2.4 A.dm⁻² ، الشكل 7.III (a) (1000 \times)، لكن هي في طورها الأول من النمو (منخفضة). بينما يبين الشكل 7.III (b) (1670 \times) أن النتوءات نصف الكروية موزعة بانتظام ومتراصة مع بروزها أكثر (علية) عند كثافة التيار 2.8 A.dm⁻²، ومقارنة بالشكلين (c) 7.III و (d) (1000 \times)، قد يمكن القول عنها غير موزعة بانتظام ولا متراصة (تجمعات: هناك مسامات واضحة بين هذه التجمعات مقارنة بالشكلين (a) 7.III و (b) عند كثافة التيار 3 و 3.7 A.dm⁻²).



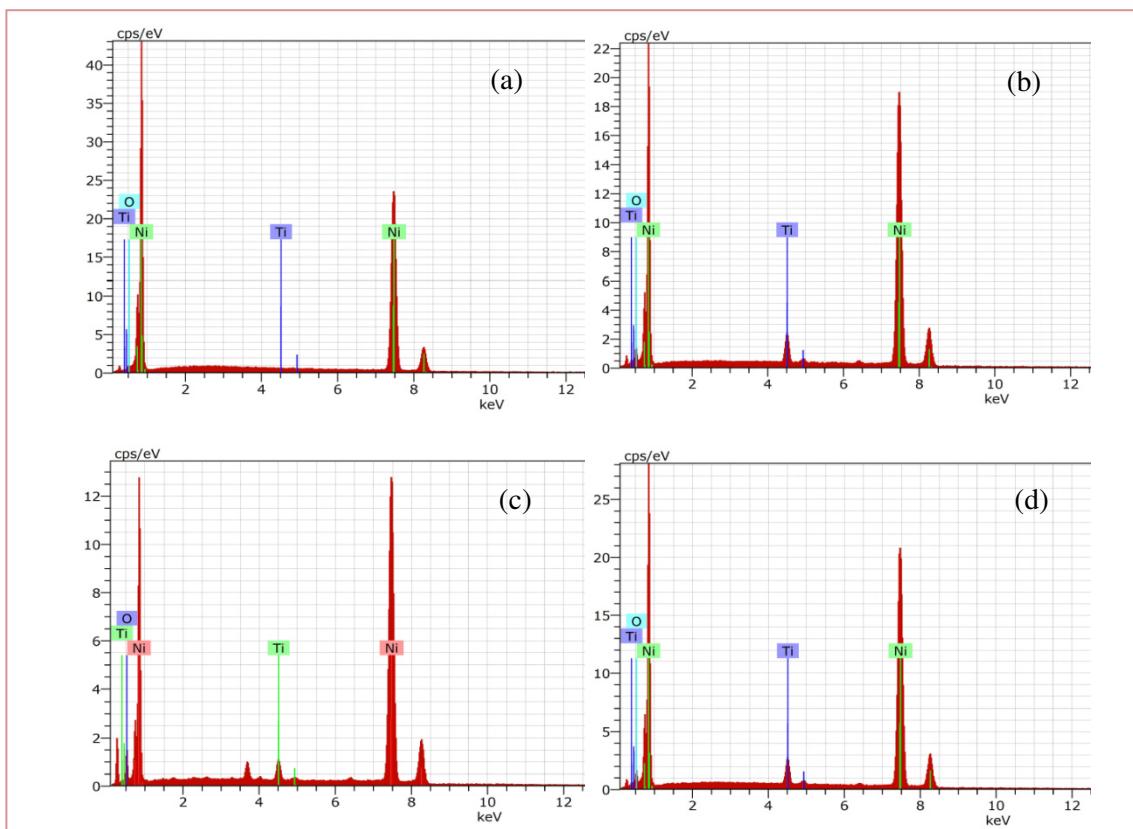
الشكل 7.III: الترسيب الكهروكيميائي لـ $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ على ركيزة BS2 كثافات تيار مختلفة. (a) 2.4 A/dm², (b) 2.8 A/dm², (c) 3 A/dm² و (d) 3.7 A/dm²

يوضح الشكل 8.III التحليل الترکيبي EDS للمركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ 5/g لـ TiO_2 المرسб على الركيزة عند كثافات تيار مختلفة وعند الشروط التجريبية. تؤكد القمم في الشكل حضور النikel ومحتوى نيكيل كبير في الطلاء وقمنا Ti و O تؤكدان حضور TiO_2 في الطلاء المركب.

يوضح الشكل 8.III (a) مورفولوجيا سطح طلاء المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$. تم تصويره بالمجهر الإلكتروني الماسح. تم الحصول على الطلاء من كهروليت يحوي TiO_2 5 g l⁻¹ عند كثافة تيار 3.7 A/dm² (يمكنا القول خريطة كل العناصر). (b) التحليل بواسطة مطيافية تشتت الطاقة (EDS) لخريطة العناصر Ti, Ni و O من أجل طلاءات المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ عند 3.7 A/dm². هذا مرة أخرى يؤكد حضور جسيمات TiO_2 في طلاء المركب . $\text{Ni} - 5 \text{ g/l TiO}_2$



الشكل 8.III: تحليل EDS لـ $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ 5/g لـ TiO_2 عند 3.7 A/dm². (a) تحليل SEM (b) لخريطة العناصر Ti, Ni و O .

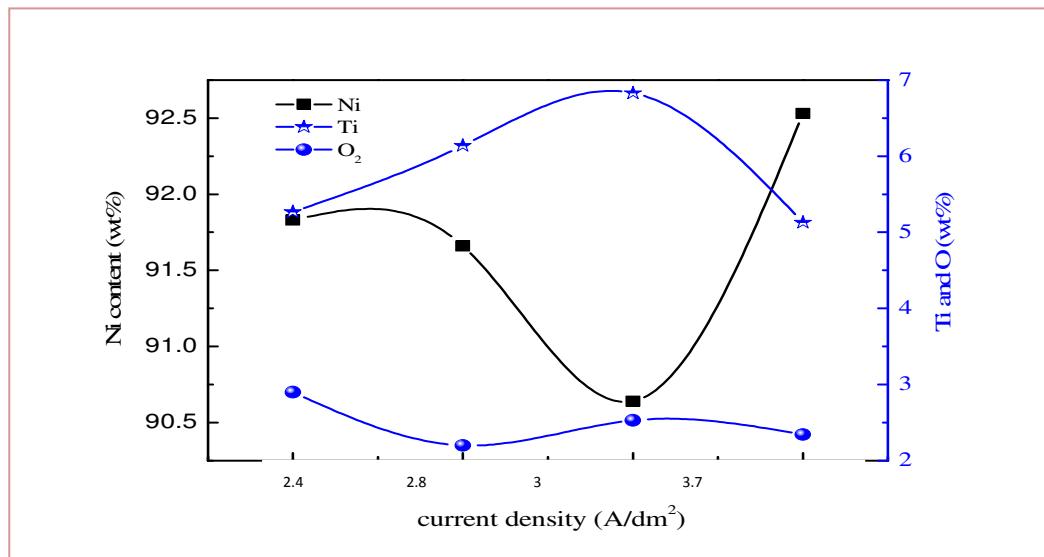


الشكل 9.III: التحليل الطيفي بتنشط الطاقة (EDS) لتركيزات كيميائية لطلاءات مركبة عند كثافات تيار مختلفة (a) 2.4 A/dm², (b) 2.8 A/dm², (c) 3.7 A/dm², (d) 4 A/dm². يوضح الشكل النسب المئوية الوزنية والذرية للعناصر المكونة معطاة في الجدول 5.III.

التأثير المتوسط لكثافة التيار على محتوى TiO_2 في الطلاء مبين في الشكل 9.III. يبيّن بوضوح أن النسبة المئوية الوزنية لجسيمات TiO_2 في الطلاء تزداد مع تزايد كثافة التيار للتقطيلة (من 2.4 إلى 3 $\text{A} \cdot \text{dm}^{-2}$). أثناء عملية الترسيب المشترك، معدلات ترسّب أيونات النيكل وجسيمات TiO_2 تزداد مع زيادة كثافة تيار الطلاء. بينما بعد كثافة التيار 3 $\text{A} \cdot \text{dm}^{-2}$ تزداد حركة أيونات Ni نحو المهبط مما يؤدي إلى نقصان في النسبة الوزنية لـ TiO_2 [41]. يعطي الجدول 5.III القيم الموضحة بالشكل 10.III.

الجدول 5.III: النسبة المئوية الوزنية والذرية للعناصر المكونة لطلاءات المركب Ni-5 g/l TiO_2 عند كثافات تيار مختلفة.

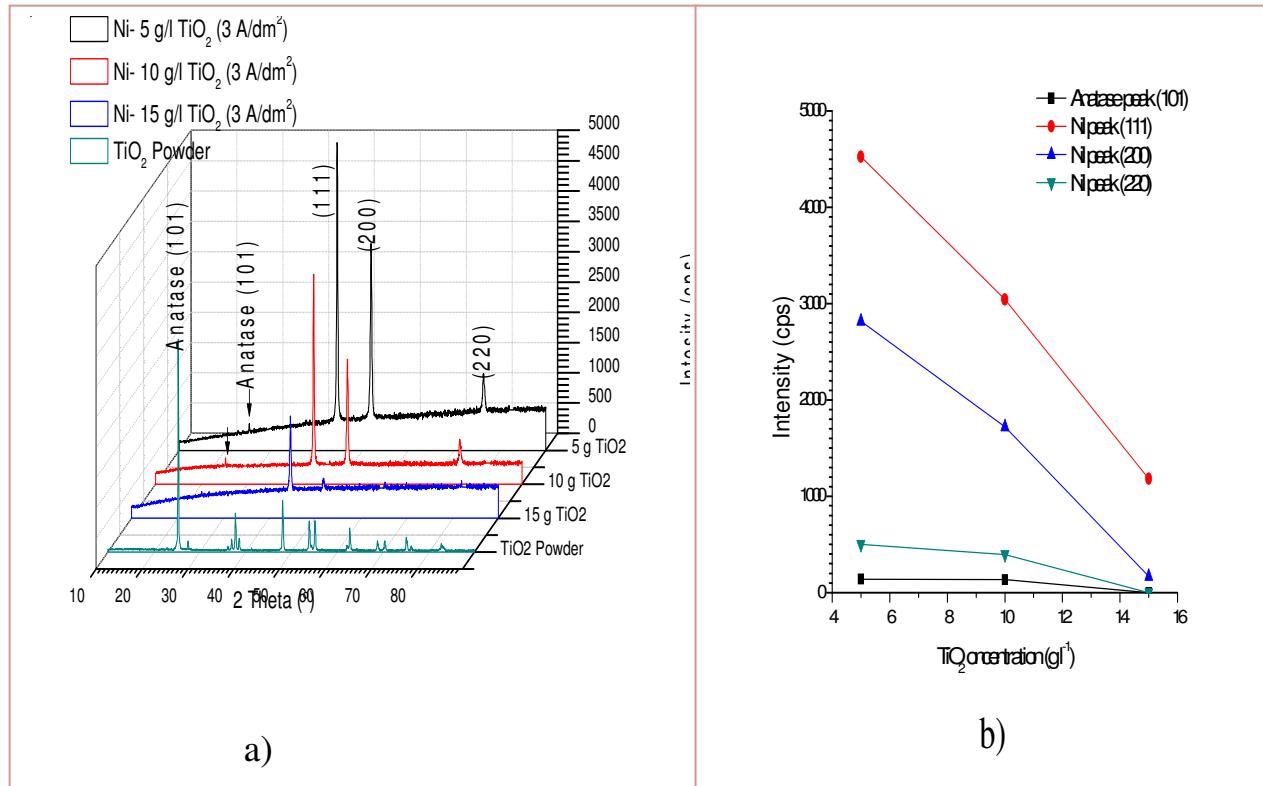
Ni (w%)	Ti (w%)	O (w%)	Ni (at%)	Ti (at%)	O (at%)	كثافة التيار ($\text{A} \cdot \text{dm}^{-2}$)
91.83	5.27	2.9	84.31	5.93	9.76	2.4
91.66	6.14	2.2	85.46	7.01	7.53	2.8
90.64	6.83	2.53	83.71	7.73	8.56	3
92.53	5.13	2.34	86.17	5.86	7.98	3.7



الشكل 10.III: كمية TiO_2 بالنسبة الوزنية بدلالة كثافة التيار.

5.III تأثير تركيز TiO_2 على طلاءات المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$

مخططات انعراج أشعة X مأخوذة من سطح طلاءات المركب النانوي $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ معطاة في الشكل 11.III (a) مخططات انعراج أشعة X لثلاث تركيز مختلفة من TiO_2 (5، 10 و 15 g.l^{-1}) تم ترسيبها كهربائياً، عند كثافة تيار ثابتة (3 A/dm^2)، تم إدراج في هذا الشكل مخطط انعراج أشعة X لـ TiO_2 .



الشكل 11.III : DRX (a) لثلاث تركيز مختلفة 5، 10 و 15 g.l^{-1} TiO_2 عند 3 A/dm^2 ، تم إدراج مخطط DRX لـ TiO_2 . (b) شدات قمم مختلفة بدلالة تركيز مختلف طلاءات TiO_2 .

الجدول 6.3: تأثير تركيز TiO_2 على RTC لكل توجيه بلوري لطلاء Ni عند درجة حرارة $(45 \pm 1\text{C}^\circ)$ ، ثوابت عند تراكيز مختلفة (5، 10 و 15 g.l^{-1}) . سرعة المزج وكثافة تيار (3 A/dm^2) $\text{pH}(4 \pm 0.2)$

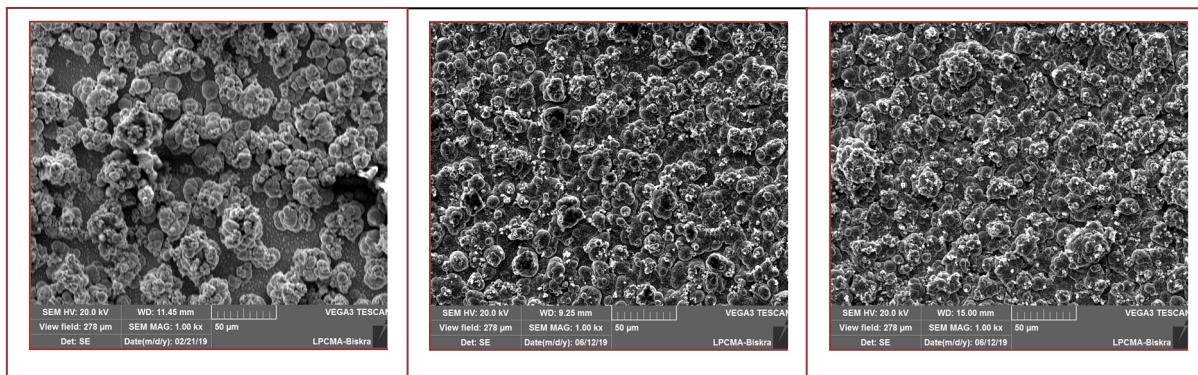
RTC (%)	تركيز $\text{TiO}_2(\text{g.l}^{-1})$
(111) (200) (220)	
45.06 50.22 4.71	5
33.76 45.41 20.81	10
74.67 25.32 0	15

الجدول 7.3: تأثير كثافة التيار على مقاس Ni لطلاءات المركب Ni-TiO_2 ، عند درجة حرارة $(45 \pm 1\text{C}^\circ)$ ، سرعة المزج وكثافة تيار (3 A/dm^2) $\text{pH}(4 \pm 0.2)$ ثوابت عند تراكيز مختلفة (5، 10 و 15 g.l^{-1}) . $\text{TiO}_2 (\text{g.l}^{-1})$

مقاس الحبيبة (A°)	تركيز $\text{TiO}_2(\text{g.l}^{-1})$
(111) (200) (220)	
319.3 328.71 676.58	5
359.2 328.74 483.63	10
410.97 369.81 -----	15
--	

من النظرة الأولى إلى قمم مخططات انعراج أشعة X المبينة في الشكل 11.III ، نرى أن التبلور مسيطر على المستويين (111) و (200) في الاتجاهين [111] و [100] على الترتيب، لكن ارتفاعات القمم (200) أخفض من تلك للقمم (111) وتتناقص عندما يتغير تركيز TiO_2 من 5 إلى 15 g.l^{-1} ، الشكل 11.III (a) و (b). بالعودة إلى الجدول 6.3 والذي يمثل الاتجاه التفضيلي للمستويات من أجل التبلور المؤسس على طريقة معامل التركيب النسبي (RTC) المعطى بالمعادلة (1)، التبلور أساسا يتم على المستويين (200) و (111) من أجل التراكيزين، 5 و 10 g.l^{-1} ، وعاد من (200) إلى (111) من أجل $15 \text{ g.l}^{-1} \text{ TiO}_2$ ، أي نمت البليرات بشكل مسيطر في اتجاه الخطوط (111).

مقاسات الحبيبات المحسوبة باستعمال معادلة Scherer (2.III) تم إعطاؤها في الجدول 7.III ، الذي يبين أنه من أجل تراكيز 5 و $10 \text{ g.l}^{-1} \text{ TiO}_2$ ، عموماً أصغر من أجل (111) و (200) مقارنة مع تلك لتركيز $15 \text{ g.l}^{-1} \text{ TiO}_2$.

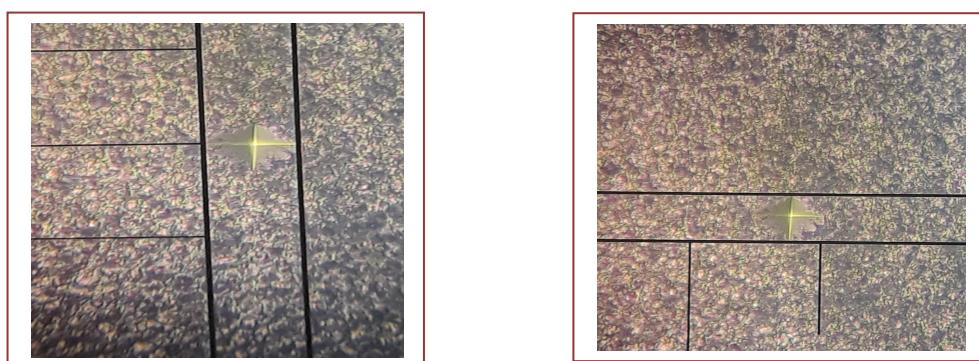


الشكل 12.III: الترسيب الكهروكيميائي لثلاث طلاءات مرکبة TiO_2 (a) $\text{Ni}-5 \text{ g/l} \text{ TiO}_2$ و (b) $\text{Ni}-10 \text{ g/l} \text{ TiO}_2$ و (c) $\text{Ni}-15 \text{ g/l} \text{ TiO}_2$ على ركيزة BS2 عند كثافة تيار 3 A/dm^2

6.III الصلادة

1.6.III. صلادة طلاء Ni النقي بدلالة كثافة التيار

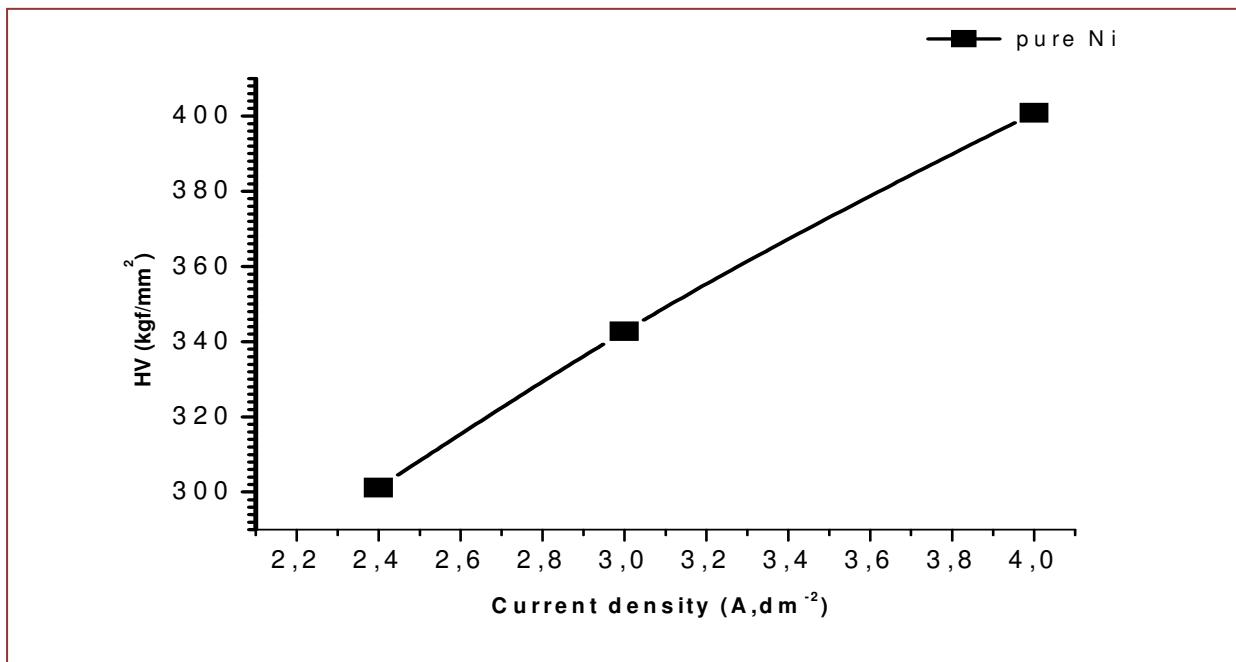
يبين الشكل 13.III أثر المثقب الهرمي الشكل من الماس على طلاء Ni النقي بعد تطبيق حمل $P = 50 \text{ g}$ لمدة 10 s (القوة المطبقة: $F = mg = 490 \text{ mN}$). تم قياس القطر الأفقي $d_1 = 17.7 \mu\text{m}$ (a) والقطر الشاقولي $d_2 = 17.58 \mu\text{m}$ (b). الصلادة تمت فرائتها مباشرة من الجهاز: $HV = 298.3 \text{ kgf/mm}^2$ ويمكن قياسها باستعمال العلاقة $HV = 1.854 \cdot P/d^2$ مع $d = (d_1 + d_2)/2 = 17.64 \mu\text{m}$ ، أذن $HV = 297.9 \text{ kgf/mm}^2$. بحسب القيم المتوسطة لثلاث قراءات على الأقل من أجل كثافات تيار موافقة لها، نجد الجدول 8.8. وبالتالي يوضح تغير الصلادة لطلاء Ni النقي بدلالة كثافة التيار بالشكل 14.III.



الشكل 13.III: صورة ميتالوغرافية تم أخذها بالمجهر الضوئي $\times 440$ ، لأثر المثقب على طلاء Ni النقي. (a) $d_1 = 17.7 \mu\text{m}$ و (b) $d_2 = 17.58 \mu\text{m}$.

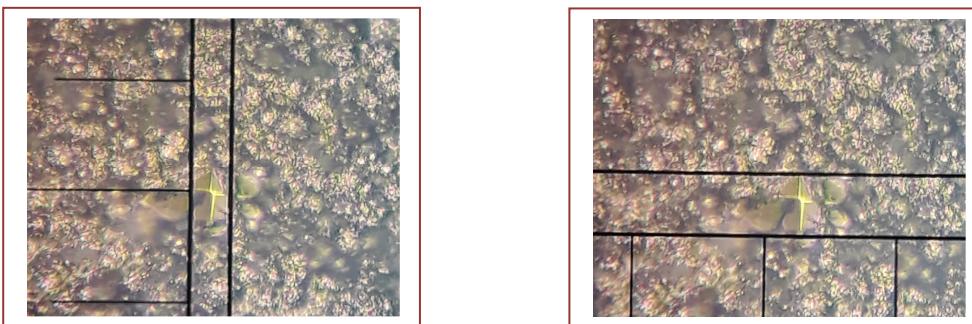
الجدول 8.III. الصلادة المتوسطة بدلالة كثافة التيار لطلاء Ni النقي.

كثافة التيار ($A \cdot dm^{-2}$)	HV_{moy} (kgf/mm^2)
2.4	301.2
3	342.7
4	400.86

**الشكل 14.III.** صلادة Vickers بدلالة كثافة التيار لطلاء Ni النقي.**2.6.III صلادة طلاء المركب $Ni - 5g/l TiO_2$ بدلالة كثافة التيار**

يبين الشكل 15.III أثر المتنق卜 الهرمي الشكل من الماس على الطلاء المركب $Ni - TiO_2$ بعد تطبيق حمل $P = 50 g$ لمدة $10 s$. على ما يبدو، عموماً، الطلاءات المركبة لها مجموعة واسعة من قيم الصلادة بالمقارنة مع طلاء Ni. بالإضافة إلى ذلك، تزداد قيم الصلادة المجهرية لطلاءات المركب $Ni-TiO_2$ مع زيادة جسيمات TiO_2 في الحمام الكهروليتي. متوسط قيم الصلادة المجهرية لطلاء المركب $Ni - TiO_2$ عند كثافات تيار مختلفة (قد تكون *) المعطاة في الجدول 9.III. تم تمثيل معطيات هذا الجدول في الشكل .16.III

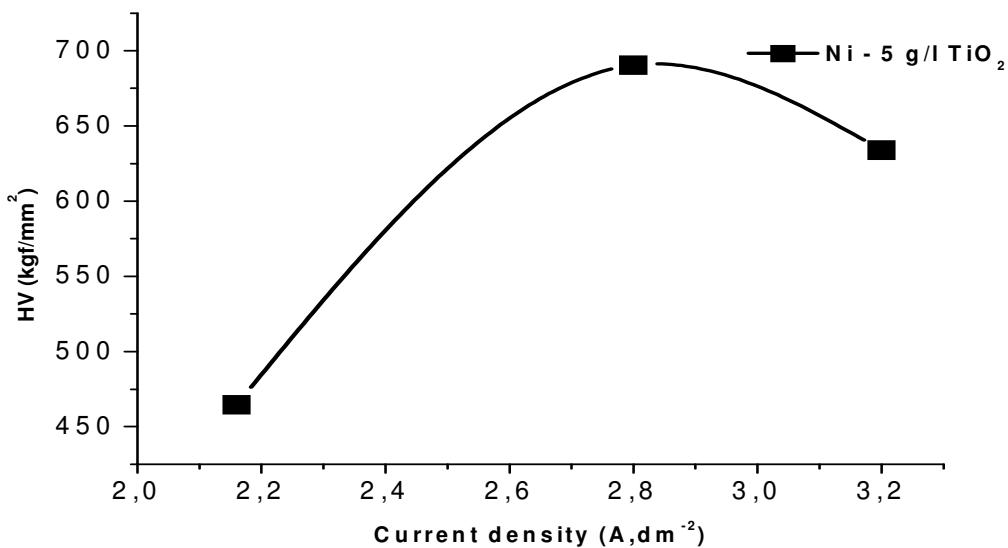
* صعوبة الحصول على نتيجة دقيقة، أي يجب التأكد من هذه النتائج بتجارب أخرى.



الشكل III.15. صورة ميتالوغرافية تم أخذها بالمجهر الضوئي $\times 440$ ، لأثر المثقب على طلاء المركب $\text{Ni} - 5\text{g/l TiO}_2$. (b) $d_2 = 16.83 \mu\text{m}$ (a) $d_1 = 9.28 \mu\text{m}$.

الجدول III.9. الصلادة المتوسطة بدلالة كثافة التيار لطلاء المركب $\text{Ni}-5 \text{ gTiO}_2$

كثافة التيار ($\text{A} \cdot \text{dm}^{-2}$)	$\text{HV}_{\text{moy}} (\text{kgf/mm}^2)$
2.16	464.48
2.8	690.36
3.2	633.86



الشكل III.16. صلادة Vickers بدلالة كثافة التيار ل الطلاء المركب Ni-TiO_2

فيما يخص العينات الأخرى التي تم ترسيبها من كهروليت يحوي $5 \text{ g.l}^{-1} \text{ TiO}_2$ و $10 \text{ g.l}^{-1} \text{ TiO}_2$ كان صعبا علينا قياس صلادتها نتيجة لتنوعاتها فمنها البارزة (مضاءة) العالية ومنها المنخفضة (مضبة)، وبحمل 50 g أو 100 g استحال علينا رؤية أثر المثقب على العينات، أنظر الشكل III.17. يمكن القول عموما أن وجود جسيمات TiO_2 يحسن صلادة الطلاء بتشكيل طور ثان بخواص ميكانيكية أعلى. حسب

مقاس حبيبة البلور المحسوب للطور Ni واختبار الصلادة، العينة بمقاس حبيبة بلور أصغر ومحتوى Ti أكبر يُبرز قيمة الصلادة الأعلى، مبينة أن الصلادة المدعمة لطلاءات المركب Ni-TiO_2 تعود إلى الصلادة الناتجة عن تشتت الجسيمات وتدقيق الحبيبة (حبيبات دقيقة) [43, 42].



الشكل 17.III. صورة ميتالوغرافية تم أخذها بالمجهر الضوئي $\times 440$ ، لأثر المثقب على طلاء المركب $\text{Ni} - 10 \text{ g/l TiO}_2$.

7.III التآكل

مخططات الجهد (الكمون) الديناميكي المنجزة من أجل الفولاذ BS2، الطلاء Ni وطلاء المركبين 5 - $\text{Ni} - 10 \text{ g/l TiO}_2$ و $\text{Ni} - 10 \text{ g/l TiO}_2$ في محلول 3.5% NaCl عند درجة حرارة المحيط مبينة في الشكل 18.III كمون التآكل (E_{corr}) و (i_{corr}) ومردود الطلاء معينة ومحضرة في الجدول الجدول 10.III. إضافة إلى ذلك، تم إعطاء الشكل 19.III الذي يوضح التنااسب العكسي بين تيار التآكل وكمون التآكل، فكلما زاد تيار التآكل نقل قيمة كمون التآكل.

1.7.III تحليل النتائج

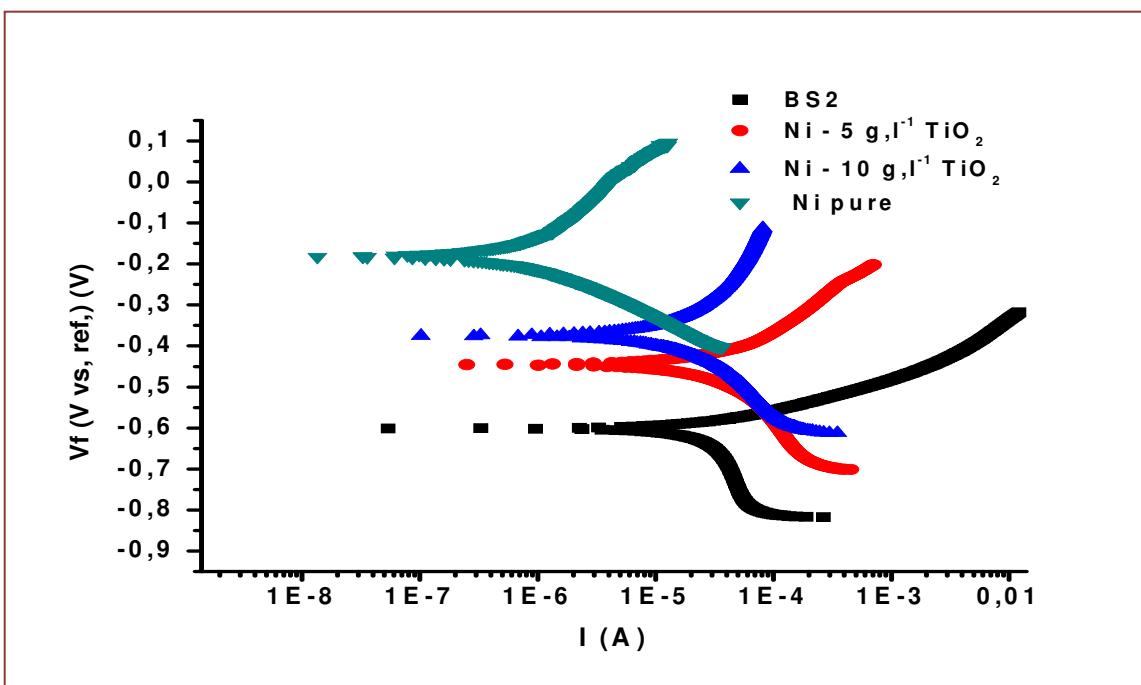
تم الحصول على مردود حماية كل من الطلاء المركب Ni-TiO_2 و طلاء Ni النقي للفولاذ BS2 من تآكله في وسط ملحي (3.5% NaCl)، من خلال النتائج المتحصل عليها من منحنيات الاستقطاب لكل من الطلاء المركب Ni-TiO_2 وطلاء النيكل النقي التي تم ترسيبها على الفولاذ BS2 ومقارنتها مع الفولاذ BS2 قبل طلائه فنلاحظ ما يلي:

نلاحظ أن هناك تناقص في تيار التآكل للطلاء المركب Ni-TiO_2 بزيادة تركيز جسيمات TiO_2 حيث بلغت قيمة $4.38 \mu\text{A}$ عند تركيز 10 g/l ومردود الحماية (%) R ، المعادلة 3.III، هذا التركيز بلغ % 65.18، كما نلاحظ كذلك أن أقل قيمة لتيار التآكل بلغت $0.30 \mu\text{A}$ عند طلاء Ni النقي والموافقة لأكبر قيمة لمردود الحماية % 93.15 (الجدول 10.III).

$$R (\%) = \frac{i_{corr, BS2} - i_{corr, coating}}{i_{corr, BS2}} \times 100 \quad (3.III)$$

2.7.III. تفسير النتائج

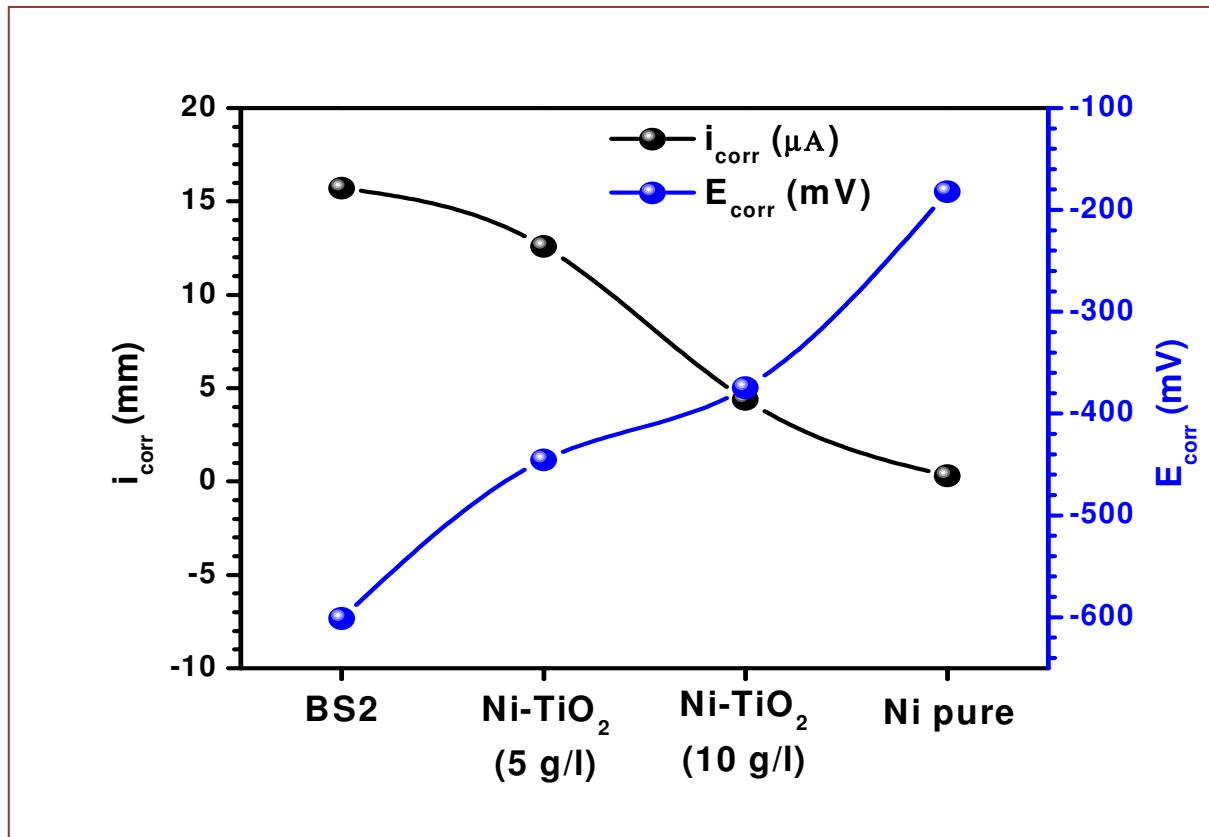
زيادة تركيز جسيمات TiO_2 في الطلاء المركب $Ni-TiO_2$ عكسيًا مع كثافة التيار يدل على التناقص في انتقال الإلكترونات بين الفولاذ BS2 والوسط الملحي والذي تفسره تشكيل طبقة الحماية وزيادة سمكتها بزيادة تركيز جسيمات TiO_2 مما يعزل سطح الفولاذ BS2 عن الوسط الأكل وبالتالي الحد من تفاعلات الأكسدة إرجاع للفولاذ مع الوسط الأكل، أما تفسير مردود الحماية الأفضل لطلاء Ni النقي فيرجع إلى مرفلوجية سطح طبقة طلاءnickel النقي فقد أظهر المجهر الإلكتروني الماسح حبيبات أكثر تراصا وأقل مقاسا مقارنة بمرفلوجية سطح طلاء المركب $Ni-TiO_2$ وهذا يقلل بشكل كبير من بداية حدوث التآكل بين حدود الحبيبات وهو يفسر مردود الحماية الكبير.



الشكل 18.III: مخطط الكمون الديناميكي مقارن لـ Ni ، $BS2$ ، $Ni-TiO_2$ النقي وطلاءات المركب.

الجدول III.10. E_{corr} (mV) و I_{corr} (μA) محسوبة من منحنيات الكمون الديناميكي للاستقطاب.

العينات	E_{corr} (mV)	I_{corr} (μA)	المردود (%)
$BS2$	- 601.1	15.7	
$Ni-5\text{ g/l }TiO_2$	- 445.7	12.58	19.87
$Ni-10\text{ g/l }TiO_2$	- 374.7	4.38	65.18
نقي Ni	- 182.2	0.3	93.15



الشكل 19.III. بيانات توضح التناوب العكسي بين تيار التآكل (i_{corr}) وكمون التآكل (E_{corr}).

+خلاصة عامة

الهدف من هذا العمل هو دراسة و تحديد مميزات تغليف المركب Ni-TiO_2 بتقنية الطلاء الكهروكيميائي فوق قطعة فولاذ لين ، وذلك بهدف تحسين مقاومة الفولاذ ضد التآكل .

بعد تحضير محلول المركب Ni-TiO_2 و خصوصه للخلط المغناطيسي مدة 48 ساعة بهدف ضمان تفكك جزيئات التيتانيوم.نقوم بعد ذلك بعملية الترسيب الكهروكيميائي للركيزه (فولاذ BS2) تحت الشروط التجريبية التالية: كثافة التيار² A/dm² 2.4 , 3.0, 5.1, 10, 15 g/l لمندة 30 دقيقة ، عند درجة حموضة 4±0.2 و درجة حرارة C° 45±1.

تم تحسين الصلادة المجهرية لطلاءات المركب Ni-TiO_2 بزيادة محتوى TiO_2 في الطلاءات. حسب نتائج الاختبار الكهروكيميائي، العينتان التي تم تحضيرهما من كهروليت يحوي TiO_2 5 g.l⁻¹ و 10 g.l⁻¹. اظهرت افضل مقاومة للتآكل في محلول NaCl 3.5% عند درجة حرارة المحيط مقارنة بتلك لـ TiO_2 BS2، لكن أقل بكثير من تلك لطلاء Ni. ومع ذلك، فإن إضافة جسيمات أخرى من TiO_2 في الحمام الإلكتروليتي لم تحسن من مقاومة التآكل للطلاء المركب.

المراجع

المراجع بالعربية

- [8] مذكرة ماستر، شهرة قمو، 2011 / 2010 ،(ص1)، جامعة ورقلة
- [11]كتاب هندسة التأكيل- عيسى مسعود بغني الطبعة الاولى 2006 - دار الكتب الوطنية - بنغازي (ص61)
- [13] مذكرة ماستر، امينة بوقربة، 2011 / 2010 ، (ص27)، جامعة ورقلة
- [14] مذكرة ماستر، شويرفات خالد، 2013 / 2014 ، (ص9)، جامعة ورقلة

Références

- [1] S. Marmi , « Comportement a la corrosion des revêtements a base de nickel et de chrome sur des substrats de cuivre» ; thèse de doctorat, université de Biskra 2017.
- [2] A.Y. Musa, A.A.H. Kadhum, A.B. Mohamad, M.S. Takriff, A.R. Daud, S.K. Kamarudin, Corros. Sci. 52 (2010) 526–533.
- [3] C.M. Praveen Kumar, T.V. Venkatesha, K.G. Chandrappa, Surf. Coat. Technol. 206 (2012) 2249–2257.
- [4] L. chen, L. wang, Z.X. Zeng, J. zhang, Mater. Sci. Eng. A 434 (2006) 319–325.
- [5] (Miguel et al. '2015)Miguel, F. L., Müller, R., Mathur, S., and Mücklich, F. (2015). Microstructure and mechanical properties of electrodeposited Ni and Ni-matrix-nanocomposite thin films. Mater. Sci. Eng. A 646, 254–262. doi:10.1016/j.msea.2015.08.069
- [6] (Benea et al. ' 2014 'Goldasteh and Rastegari '2014 'Walsh and Leon '2014 'Beltowska-Lehman et al. '2016.)
- [7](2014 'Katamipour et al '2016'. 'Lia et al. 2016' Thurber et al.) .
- [9] William D. Callister, Jr.. Materials Science and Engineering. Jhon Wiley and Sons, Inc, Fifth Edition, 2001
- [10] Lawrence H. Van Valk. Elements of Materials Science and engineering. Addison – Wesley Publishing company, Inc. Sixth Edition,1989.
- [12] J. Benard, A. Michel, J Philibert et J. Talbot. Métallurgie Générale. Masson 1991, 2^e edition.382...375
- [15]. Sanchez, C.; Belleville, P.; Popall, M.; Nicole, L. Hybrid materials themed issue. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 453–1152.
- [16]. Brinker, C.J.; Scherer, G.W. Sol-gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing; Academic Press: Boston, MA, USA, 1990.

- [17]. Brinker, C.; Hurd, A.; Schunk, P.; Frye, G. Review of sol-gel thin film formation. *J. Noncryst. Solids* 1992, 148, 424–436. [CrossRef]
- [18]. Kroschwitz, J.I.; Seidel, A. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 5th ed.; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2007.
- [19] Jea Barrals. Gérard Maeder. Précis de Métallurgie. Elaboration, Structures -Propriétés, Normalisation. Editions Nathan, 1997.
- [20] Y. Quéré, Physiques des matériaux, Edition marketing, 1988. Page 206-207
- [21] J. C. Anderson K. D. Leaver R. D. Rawlings J. M. Alexander. Materials Science. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. Third Edition, 1985. Page 175 et 197-202
- [22] E. Guettaf Temam, « Elaboration et caractérisation des revêtements de nickel et de ses composites Ni/Mo élaborés par voie électrolytiques en présence d'un inhibiteur de corrosion » ; thèse de doctorat, université de Biskra 2015.
- [23] M. Wery, Dégraissage, techniques de l'ingénieur, traité Matériaux métalliques- 1459, 1998.
- [24] Techniques de l'Ingenieur, M 1 426 -1,2008.
- [25] P. Benaben, F.Durut, Techniques de l'Ingenieur, nickelage electrolytique Caracteristiques , M 1 610 - 1.
- [26] A. Nassiba , «Effet de la concentration des nanoparticules de TiO₂ sur les propriétés des couches de nickel électro-déposé » ; mémoire de master, université de Biskra 2014.
- [27] I. Rezgui, «Résistance à la Corrosion des Dépôts Composites nickel-alumine en Présence d'Additifs» ; mémoire de magister, université de Batna 2010.
- [28] S. M madani, A. J. Novinrooz. Synthesis and Characterisation of Electrode position Ni-TiO₂ Nano-compositecoatings with TiO₂ Nanoparticles. *Journal of Basic and Applied Scientific research*. 2013, 422-433.
- [29] D. Thieming, A Bund, *Surface, Coatings. Technology*. 2008, 202, 2976.
- [30] N.R. Mathews, Erik R. Morales, M.A. Corte´s-Jacome, J.A. Toledo Antonio. TiO₂ thin films – Influence of annealing temperature on structural, optical and photocatalytic properties. *Solar Energy* 83 (2009) 1499–1508.
- [31] G. Yilmaz, G. H. AĞaoĞlo, G. Orhan. Ni/TiO₂ Nanocomposite Coating Prepared by Direct and Pulse Current Methods. UCTEA Chamber of Metallurgical & Materials Engineers (Proceedings Book), 2016.
- [32] D. E. Rusu, P. Cojocaru, L. Magagnin, C. Gheorghies, G. Cârâ. Study of Ni-TiO₂ Nanocomposite coating prepared by electrochemical deposition. *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* Vol. 12, No. 12, December 2010,p. 2419-2422.

- [33] S. Mohajeri, A. Dolati, M. Ghorbani. An investigation on the Electrodeposition Mechanism of Ni-TiO₂ nanocomposite coatings. Journal of UltrafineGrained and Nanostructured Materials. Vol. 49, No. 2, December 2016, pp. 51-63. doi: 10.7508/jufgnsm.2016.02.01
- [34] D. Ekmeci, F. Bülbül. Preparation and characterisation of electroless Ni-B/nano- SiO₂, Al₂O₃, TiO₂ and CuO composite coatings. Bull. Mater. Sci., Vol. 38, No. 3, June 2015. pp. 761-768.
- [35] Y. S Kim, L. Thuy Linh, E. Seok Park, S. Chin, G. N Bae, J. Jurng. Powder Technology. 2012, 215-216, 195.
- [36] H. Park, H. Seock Jie, K. H Chae, J. K Park, M. Anpo, D. Y lee, Current Applied Physics, 2008, 8, 778.
- [37] S. M madani, M. Ehteshamza, H.H. Rafsanjani, S. S. Mansoor, Materials. Corrosion, 2010, 61, 318.
- [38] S. M madani, M. Ehteshamza, H.H. Rafsanjani, Thin Solid Films, 2010.519, 145.
- [39] Kumar K, Kalaignan G, Muralidharan VS. Direct and pulse current electrodeposition of Ni-W-TiO₂ nanocomposite coatings. Ceramics International. 2013;39:2827-2834.
- [40] A. I. PAVLOVa, L. BENEAA*, J.-P. CELISb, L. VAZQUEZc Influence of nano-tio2 co-deposition on the morphology, microtopography and crystallinity of ni/nano-tio2 electrosynthesized nanocomposite coatings. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 8, No. 3, July - September 2013, p. 1043 - 1050.
- [41] S. L. Kuo, The Influence of Process Parameters on the MoS₂ Content of Ni-MoS₂ Composite Coating by the Robust Design Method. JCIE, 2004, 27(2): p. 243.
- [42] Zhiheng Zhang , Junlei Tang , Yingying Wang , Hu Wang , Bernard Normand and Yu Zuo . Electrodeposition of a Pd-Ni/TiO₂ Composite Coating on 316L SS and Its Corrosion Behavior in Hot Sulfuric Acid Solution. Coatings 2018, 8, 182; doi:10.3390/coatings8050182
- [43] Hou, F.; Wang, W.; Guo, H. Effect of the dispersibility of ZrO₂ nanoparticles in Ni-ZrO₂ 2 electroplated nanocomposite coatings on the mechanical properties of nanocomposite coatings. Appl. Surf. Sci. 2006, 252, 3812–3817.
- [44] William H. Safranek, The Properties of Electrodeposited Alloys, Second Edition, published by the American Electroplaters and Surface Finishers Society, 126-44 Research Parkway, Orlando, FLA 32826.

ملخص:

تم تحضير طلاءات Ni وطلاءات المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ على الفولاذ اللين (BS2) بواسطة طريقة الطلاء الكهربائي. تم الحصول على العينات من حمام كهروليتي. فيما يخص طلاءات المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ يحتوي هذا الحمام على محتويات مختلفة (5، 10 و 15 g.l⁻¹) من جسيمات TiO_2 . بين توصيف انعراج أشعة X (XRD) أن زيادة محتوى TiO_2 في الطلاءات يمكن أن يُنقص من مقاس حبيبة البلور. تم تغيير مورفولوجيا السطح والتركيب الكيميائي للطلاءات المركبة بواسطة إضافة جسيمات TiO_2 في الكهروليت، كما هو موضح بطريقتي المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) ومطيافية تشتت الطاقة (EDS)، على الترتيب. أثر محتوى TiO_2 أيضاً بشكل كبير على الخواص الميكانيكية والكهروكيميائية لطلاءات المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$. يمكن أن تُدعم صلادة الطلاءات المركبة $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ بزيادة محتوى TiO_2 في الطلاءات. بالإضافة 5 g.l⁻¹ و 10 g.l⁻¹ من جسيمات TiO_2 إلى الكهروليت، قدم طلاء المركب $\text{Ni}-\text{TiO}_2$ المترسب زيادة ملحوظة في مقاومة التآكل عندما تعرض لـ 3.5% NaCl عند درجة حرارة الغرفة مقارنة بتلك لـ BS2، لكن أقل بكثير من تلك لطلاء Ni. ومع ذلك، فإن إضافة أخرى من جسيمات TiO_2 في الحمام الإلكتروليتي لم تُحسن من مقاومة التآكل للطلاء المركب.

الكلمات المفتاحية: الترسيب الكهروكيميائي ، الصلادة، التآكل

Abstract :

Ni-TiO₂ composite coatings were elaborated on BS2 mild steel by an electrodeposition method. The specimens were obtained from an electrolytic bath. Concerning Ni-TiO₂ composite coatings, this bath contained various contents (5, 10, and 15 g.l⁻¹) of TiO₂ particles. X-ray diffraction (XRD) characterization showed that increasing the TiO₂ content in the coatings can decrease the crystal grain size. The surface morphology and chemical composition of the composite coatings were modified by the addition of TiO₂ particles in the electrolyte, as shown by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectrometry (EDS) methods, respectively. The TiO₂ content also significantly affected the mechanical and electrochemical properties of the Ni-TiO₂ composite coatings. The microhardness of the Ni-TiO₂ composite coatings can be enhanced by increasing the TiO₂ content in the coatings. With the addition of 5 g.l⁻¹ and 10g.l⁻¹ TiO₂ particles to the electrolyte, the deposited Ni-TiO₂ composite coating presented a remarkably increased corrosion resistance when exposed to 3.5% NaCl at room temperature compared with that of the BS2, but lower than that of Ni coating. Nevertheless, the further addition of TiO₂ particles into the electrolytic bath did not further improve the corrosion resistance of the composite coating.

Key words: electrodeposition, microhardness , the corrosion.